

ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュ ラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュ ラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノード

メンテナンス・マニュアル



マシン・タイプ: 7X20、7X21、7X22 および 7X85

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、以下に記載されている安全情報および安全上の注意 を読んで理解してください。

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

さらに、ご使用のソリューションに適用される Lenovo 保証規定の諸条件をよく理解してください。以下 に掲載されています。

http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

第19版(2023年3月)

© Copyright Lenovo 2017, 2023. 制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが GSA (米国一般調達局) 契約に準じて提供される場合、使 用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

注

目次

目次	i
安全について	iii
安全検査のチェックリスト	iv
第1章.概要	1
仕様	2
エンクロージャーの仕様	2
計算ノードの仕様	4
PCIe拡張ノードの仕様	9
新子汚染	9
ファームウェア更新	11
オクエクスの こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ は 海 トント	11
セキュリティー・アドバイザリー	14
とイエリノイ ・ノーハーリリ	15
計算ノートの电源をインにする	15
前昇ノートの电線をオノにする	15
第2章、ソリューション・コンポーネ	
ント	17
前面図	19
エンクロージャー	19
コンジュージャー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
ノード・オペレーター・パネル	21
	23
月回回	24
\mathbf{D} Cla $7 \square \mathbf{w} \in \mathbf{L} \in \mathbf{D}$	20
	29
$\tau \rightarrow \tau \rightarrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $	29
	30
システム・ホードの内部コネクター・・・・	30
システム・ボード・スイッチ.....	31
KVM ブレークアウト・ケーブル	33
2.5 型ドライブ・バックプレーン	33
部品リスト	35
エンクロージャーのコンポーネント...	36
計算ノードのコンポーネント......	37
PCIe 拡張ノード・コンポーネント	39
電源コード	42
内部ケーブルの配線	42
4台の2.5型ドライブ・モデル	43
2.5型ドライブ NVMe モデル	45
6台の25型ドライブ・モデル	47
6台の2.5 至1 ジージー ビデル · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50
$V_{\rm M}$ $\vec{J}_{\rm L}$ $\Delta Z \dot{D} \dot{D} \cdot \vec{L} \vec{J} \cdot \vec{L} \cdot$	50
	54
	50
00 佛成用モンユノー・エンクローンヤー	38

第3章.ハードウェア交換手順....63

取り付けのガイドライン	63
システムの信頼性に関するガイドライン	64
電源オンされているソリューションの内部で	:
の作業	65
静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱	
	65
エンクローンヤーでのコンホーネントの文換	66
	66 (7
計昇ノートの文傑	6/
計昇拡張ノート・ナセンノリーの文換	82
EIOM の文換	80
ファン・カバーの交換	89
	94
ホット・スワップ・ハワー・サブライ の交換	97
ロー・プロファイル PCIe x8 アダプターの交	,,
·····································	101
ロー・プロファイル PCIe x16 アダプターの交	-
換	106
PCIe I/O ライザー (PIOR) の交換.....	111
共有 PCIe デュアル・アダプターの交換	117
シャトルの交換	125
System Management Module (SMM) および関連	100
コンボーイントの父撰	129
計昇ノートでのコンホーイントの父換	141
	141
CMOS ハッテリー (CR2032) の父撰	143
計昇ノート・カハーの父操	147
メモリー・センユールの父操	150
トフイノの父授	154
トライノ・ハックノレーンの父換	15/
トフイノ・ハイ・ノフノクの父撰	159
KVM ノレークアリト・センュールの父撰	163
M.2/Nックノレーンの父操	169
M.2 ハックノレーンの M.2 トフイノの父撰 . プロトット からびし しょうたの支援	171
ノロセッサーおよびヒートンンクの父撰	1/6
KAID ナダノダー父撰	183
PCIe 拡張ノートでのコンホーイントの父換	186
PCIe $f \not > f \not > = 0$ 父授	186
PCIe フイサー・アセンノリーの父操	191
PCIe 拡張ノートの取り外し/冉取り付け	206
	211
PCIe 拡張ノードの電源ホードの父換	222
育山ケーノル・カハーの父換	224
市田文授の元 1	226
第4章,問題判別	229
イベント・ログ	229
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

イベント・ログの収集	231
POST ステータスの検査	232
ノード・オペレーター・パネル	232
パワー・サプライ LED	233
一般的な問題判別の手順	234
電源が原因と思われる問題の解決.....	235
イーサネット・コントローラーが原因と思わ	
れる問題の解決............	235
現象別トラブルシューティング:	236
ドライブの問題	236
EIOM カードの問題..........	237
再現性の低い問題	237
キーボード、マウス、KVM スイッチまたは	
USB デバイスの問題	239
メモリーの問題	240
モニターおよびビデオの問題......	242
ネットワークの問題	243
目視で確認できる問題	244
オプションのデバイスの問題......	246
電源オンおよび電源オフの問題.....	247
シリアル・デバイスの問題.......	248
ソフトウェアの問題	249

S	ystem	n Ma	ana	ige	m	ent	Μ	od	ule	の	問	題		•		•		249
付録 アの ^{リサイ}	A. ¹ 分解 ^イ クル	リー 译. レの	ナ ・ た	イ ・め	ク の	リ ・ 計) 算	D7 ノ・	たひ - 1	め ・ ドク	の ・ つ分	ハ ・ 所	•	• •	ייי (י י	ל: יל	L	251 251
付録	В. ч		ル	ブ	°‡	3 2	t i	び	技	術	サ	寸	<u>-</u> ,	_	\mathbf{F}	の		
入手			•								•		•		•			255
依頼す	る前	前に																255
サーヒ	ニス・	デ	_	タ	の	収	集											256
サポー	- ト ^	の	お	問	り	合	わ	せ										257
付録	C. ł	È	记															259
商標.																		260
重要事	耳頂.																	260
通信規	見制の)注	記															261
電波障	き 害 自 者	主	規	制	特	記	事	項										261
台	湾地	域	B	SM	ΠI	Rol	HS	宣	言									261
台湾地	地域の)輸	出	入	お	問	67.	合	Ьt	±\$	ī信	퇅報	ł.	•		•		262
索引																		263

安全について

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الآمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前,请仔细阅读 Safety Information (安全信息)。

安裝本產品之前,請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

į	ويلقعربرهرو	د بمسرانكس	بليمر). المحصور	夏	Ŧ			يعترونهم	ميتلهم	
	÷γ	- А		\sim		θ	3		•	

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítaje Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全検査のチェックリスト

サーバーで危険をもたらす可能性のある状況を識別するには、このセクションの情報を使用します。各マシンには、設計され構築された時点で、ユーザーとサービス技術員を障害から保護するために義務づけられている安全装置が取り付けられています。

注:この製品は、職場規則の §2 に従って、視覚的なディスプレイ作業場での使用には適していません。

注:サーバーのセットアップは、サーバー・ルームでのみ行います。

警告:

この装置は、NEC、IEC 62368-1 および IEC 60950-1、および電子機器 (オーディオ/ビデオ、情報および 通信テクノロジ分野に属するもの)の安全基準に定められているように、訓練を受けた担当員のみが 設置および保守できます。Lenovo では、お客様が装置の保守を行う資格を持っており、製品の危険 エネルギー・レベルを認識する訓練を受けていることを想定しています。装置へのアクセスにはツー ル、ロック、鍵、またはその他のセキュリティー手段を使用して行われ、その場所に責任を持つ認証機 関によって制御されます。

重要:オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、サーバーの接地が必要です。電源 コンセントの適切な接地は、認定電気技術員により検証できます。

危険をもたらす可能性のある状況がないことを確認するには、次のチェックリストを使用します。

- 1. 電源がオフになっていて、電源コードが切断されていることを確認します。
- 2. 電源コードを検査します。
 - 接地線を含む3線式の電源コードのコネクターが良好な状態であるかどうか。3線式接地線の 導通が、外部接地ピンとフレーム・アース間を計器で測定して、0.1オーム以下であること を確認します。
 - 電源コードが、正しいタイプのものであるか。
 サーバーで使用できる電源コードを参照するには、次のようにします。
 - a. 以下に進みます。 http://dcsc.lenovo.com/#/

- b. 「**Preconfigured Model (事前構成モデル)**」または「**Configure to order (注文構成製品)**」をク リックします。
- c. コンフィギュレーター・ページを表示するサーバーのマシン・タイプとモデルを入力します。
- d. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」 → 「Power Cables (電源ケーブル)」 をクリックします。
- 絶縁体が擦り切れたり摩耗していないか。
- 3. 明らかに Lenovo によるものでない改造個所をチェックします。Lenovo 以外の改造個所の安全については適切な判断を行ってください。
- 4. 金属のやすりくず、汚れ、水やその他の液体、あるいは火災や煙による損傷の兆候など、明らかに危険な状態でないか、サーバーの内部をチェックします。
- 5. 磨耗したケーブル、擦り切れたケーブル、または何かではさまれているケーブルがないかをチェックします。
- 6. パワー・サプライ・カバーの留め金具 (ねじまたはリベット) が取り外されたり、不正な変更がされて いないことを確認します。

vi ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

第1章 概要

Product_nameは、大容量ネットワーク・トランザクション処理に対応するように設計された、2U/6Uソ リューションです。このソリューションには、分散エンタープライズおよびハイパー・コンバージド・ソ リューション用にスケーラブルな高密度プラットフォームを提供するように設計された最大4つのSD530 計算ノードを搭載できる単一のエンクロージャーが含まれています。



図1. D2 エンクロージャー 7X20 およびモジュラー・エンクロージャー 7X22



図2. モジュラー 6U 構成 7X85

このソリューションには限定保証が適用されます。保証に関する詳細については、次を参照してください。

https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310

仕様

以下は、ご使用のソリューションの機能と仕様を要約したものです。ご使用のモデルによっては、使用で きない機能があったり、一部の仕様が該当しない場合があります。

エンクロージャーの仕様

エンクロージャーの機能および仕様。

表 1.	エンクロ	ージャ・	ーの仕様

仕様	説明
PCI 拡張スロット (エンクロー ジャー・モデルにより異なる)	 PCIe 3.0 x8 シャトル: 最大 8 個のロー・プロファイル PCIe 3.0 x8 アダプターをサポート
	 1 つのノードはプロセッサー1のロー・プロファイル PCIe 3.0 x8 アダプター を最大2個サポート PCIe 3.0 x16 シャトル・
	- 最大4個のロー・プロファイル PCIe 3.0 x16 アダプターをサポート
	1 つのノードはプロセッサー 1 のロー・プロファイル PCIe 3.0 x16 アダプター を最大 1 個サポート
	注:
	 PCIe 3.0 x16 シャトルは、エンクロージャーからシャトルを取り外され なくてもインストールおよび取り外しすることができる PCIe カセット をサポートします。
	 シャトルから PCIe セットを外す前に、必ずノードの電源をオフにして ください。
ホット・スワップ・ファン	 60x60x56mm ファン3個 80x80x80mm ファン2個 注:これらのファンにはエンクロージャーの上部からアクセスします(94ページの「ファン・カバーの取り外し」を参照)。
パワー・サプライ (モデルに より異なる)	最大2個のホット・スワップ・パワー・サプライ(冗長性サポート用)をサポート します。(C14入力接続を通じて供給される240VDCの供給を除く) • 1100 ワットAC電源機構 • 1600 ワットAC電源機構 • 2000 ワットAC電源機構 重要:エンクロージャーのパワー・サプライと冗長パワー・サプライは、電源定 格、ワット数、またはレベルが同じである必要があります。
System Management Module (SMM)	 ホット・スワップ可能 ASPEED コントローラー装備 ノードの管理用の RJ45 ポートと 1G イーサネットを介した SMM を提供

表 1. エンクロージャーの仕様 (続き)

仕様	説明
イーサネット I/O ポート	2 タイプのオプション・エンクロージャー・レベル EIOM カードを通じてオン ボード 10Gb 接続のペアにアクセス。 • 2 つのオプションの EIOM カード: - 10Gb 8 ポート EIOM SFP+ - 10Gb 8 ポート EIOM Base-T (RJ45) • EIOM カードの最小ネットワーク速度要件: 1 Gbps 注: 1. EIOM カードはエンクロージャーに取り付けられ、各ノードによって提供され る LAN 機能に直接アクセスできるようにします。 2. 共有 PCIe デュアル・アダプターが取り付けられている場合は、iSCSI 外部スト レージ・デバイスはサポートされません。
サイズ	2U エンクロージャー • 高さ: 87.0 mm (3.5 インチ) • 奥行き: 891.5 mm (35.1 インチ) • 幅: 488.0 mm (19.3 インチ) • 重量: - 最小構成 (最小構成ノード1つ): 22.4 kg (49.4 ポンド) - 最小構成 (最大構成ノード4つ): 55.0 kg (121.2 ポンド)
音響放出ノイズ	最大構成時(2つのプロセッサー、最大数のメモリー、最大数のドライブ、2つの 2000 ワット・パワー・サプライが取り付けられた4つのノード): • 操作時: 6.8 ベル • アイドル時: 6.2 ベル
発熱量 (2 つの 2000 ワット・ パワー・サプライに基づく)	概算発熱量: • 最小構成(最小構成ノード1つ): 604.1 BTU/時間(177 ワット) • 最小構成(最大構成ノード4つ): 7564.4 BTU/時間(2610 ワット)
電源入力	 正弦波入力 (50 から 60 Hz) 必須 低電圧入力レンジ: 1100W は 1050W に制限されます 最小: 100 V AC 最大: 127 V AC 高電圧入力レンジ: 1100W/1600W/2000W 最小: 200 V AC 最大: 240 V AC 入力電力 (kVA) (近似値): 最小: 0.153 kVA 最大: 2.61 kVA 警告: 1. 240 V DC 入力 (入力範囲: 180 ~ 300 V DC) は、中国本土でのみサポート
	されています。 2. 240 V DC のパワー・サプライははホット・スワップできません。電源コード を取り外すには、ブレーカー・パネルでサーバーの電源がオフになっているこ と、または DC 電源が切断されていることを確認します。 3. DC 環境でも AC 環境でも ThinkSystem 製品にエラーが発生しないようにす るには、IEC 60364-1 (2005) 規格に準拠した TN-S 接地システムが内蔵され ているか、取り付けられている必要があります。
デバッグのための最小構成	 D2 エンクロージャーx1 SD530 計算ノード1個 プロセッサー・ソケット1内に1個のプロセッサー 計算ノード内のスロット6に DIMM1個 CFF v3 パワー・サプライ1個 ハードウェア/ソフトウェア RAID とバックプレーンを備えるドライブ(デバッグが必要な場合は OS)

モジュラー 6U 構成仕様

表 2. 6U 構成用モジュラー・エンク	クロージャーの仕様
----------------------	-----------

仕様	説明
サイズ	各 6U 構成用モジュラー・エンクロージャーの寸法は以下のとおりです。 • 高さ: 87.0 mm (3.5 インチ) • 奥行き: 891.5 mm (35.1 インチ) • 幅: 488.0 mm (19.3 インチ) 重量: • 最小構成(最小構成ノード1つ): 67.2 kg (148.2 ポンド) • 最小構成(最大構成ノード4つ): 165.0 kg (363.6 ポンド)
音響放出ノイズ	最大構成時(2つのプロセッサー、最大数のメモリー、最大数のドライブ、2つの 2000W パワー・サプライが取り付けられた12個のノード): • 操作時: 6.8 ベル • アイドル時: 6.2 ベル
発熱量 (2 つの 2000 ワット・ パワー・サプライに基づく)	概算発熱量: • 最小構成(最小構成ノード1つ): 604.1 BTU/時間(177 ワット) • 最小構成(最大構成ノード4つ): 7564.4 BTU/時間(2610 ワット)

計算ノードの仕様

計算ノードの機能および仕様

表 3. 計算ノートの住在

仕様	説明
寸法	 ノード 高さ: 41.0 mm (1.7 インチ) 奥行き: 562.0 mm (22.2 インチ) 幅: 222.0 mm (8.8 インチ) 重量: 最小重量: 3.5 kg (7.7 ポンド) 最大重量: 7.5 kg (16.6 ポンド)
プロセッサー (モデルによっ て異なる)	 Intel Xeon シリーズ・マルチコア・プロセッサーを最大2個サポート(1個は取り付け済み) レベル3キャッシュ
	注:
	 ノード内のプロセッサーのタイプと速度を判別するには、Setup Utility プログラムを使用します。
	2. サポートされるプロセッサーのリストについては、https://serverproven.lenovo.com/ を参照してください。
	3. プロセッサーの動作温度の要件が低いため、完全なパフォーマンスは保証 できず、周辺温度が 27℃ を超えるか次のプロセッサーの SKU でファン障 害イベントが発生すると、プロセッサーのスロットリングが発生する可能 性があります。
	• 6248R
	• 6258R
	4. プロセッサー 6248R には、次の制限があります。
	 サポートされるドライブ数は最大2個です。
	 6248R プロセッサーが計算ノードに取り付けられている場合、PCIe 拡張ノードはサポートされません。
	• 以下の PCIe アダプターのみサポートされています。

表 3. 計算ノードの仕様 (続き)

仕様	説明
	 ThinkSystem M.2 イネーブルメント・キット ThinkSystem M.2 ミラーリング対応イネーブルメント・キット Intel OPA 100 シリーズ・シングル・ポート PCIe 3.0 x16 HFA Intel OPA 100 シリーズ・シングル・ポート PCIe 3.0 x8 HFA ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 QSFP56 1-ポート PCIe InfiniBand アダプター
メモリー	 メモリーの構成およびセットアップについて詳しくは、<i>セットアップ・ガイドの</i>「メモリー・モジュールの取り付けの規則および順序」を参照してください。 最小: 8 GB (プロセッサー 1 つで単一 TruDDR4 DRAM DIMM) 最大: 16 x 32 GB RDIMM の 512 GB 16 x 64 GB LRDIMM の 1,024 GB メモリー・モードで DC Persistent Memory Module (DCPMM) および RDIMM を使用して 2 TB メモリー・モジュール・タイプ: Double-data-rate 4 (TruDDR4) error correcting code (ECC) 2666 MT/秒 registered DIMM (RDIMM) または load reduced DIMM (LRDIMM) DC Persistent Memory Module (DCPMM) 容量 (モデルによって異なります): 8 GB, 16 GB および 32 GB の RDIMM 64 GB LRDIMM 128 GB, 256 GB および 512 GB DCPMM 注: DCPMM は 16 GB 超の容量の DRAM DIMM と混用することができます。詳細は、「セットアップ・ガイド」の「DC Persistent Memory Module (DCPMM) セットアップ」を参照してください。 スロット: 最大 16 個の DIMM をサポートする DIMM スロット 16 個 DCPMM x 4 および DRAM DIMM x 12 サポートされるメモリー・モジュールのリストだ、第 1 世代 (Skylake) と第 2 世代 (Cascade Lake) の Intel Xeon プロセッサーで異なっています。システム・エラーを回避するために、必ず互換性のあるメモリー・モジュールを取り付けてください。
ドライブ・ベイ	最大6個の2.5型ホット・スワップ SAS/SATA/NVMe ドライブ・ベイをサポート。 注意:原則として、512 バイトの標準ドライブと4KBの拡張ドライブを同一の RAID アレイで混用しないでください。このような構成にすると、パフォーマンス の問題が生じる可能性があります。 次の2.5型ホット・スワップ・ドライブ・バックプレーンをサポートします。 • 4個の2.5型ホット・スワップ SAS/SATA バックプレーン • 4個の2.5型ホット・スワップ SAS/SATA バックプレーン • 6個の2.5型ホット・スワップ SAS/SATA バックプレーン
RAID アダプター (モデルによ り異なる)	 RAID レベル0、1、5 および 10 をサポートするソフトウェア RAID RAID レベル0、1、5 および 10 をサポートするハードウェア RAID

表 3. 計算ノードの仕様 (続き)

仕様	説明
ビデオ・コントローラー (Lenovo XClarity Controller に 内蔵)	 ASPEED SVGA 互換ビデオ・コントローラー Avocent デジタル・ビデオ圧縮 ビデオ・メモリーは拡張不可 注:最大ビデオ解像度は 60 Hz で 1920 x 1200 です。
イーサネット I/O ポート	 2タイプのオプション・エンクロージャー・レベル EIOM カードを通じてオンボード 10Gb 接続のペアにアクセス。 2 つのオプションの EIOM カード: 10Gb 8 ポート EIOM SFP+ 10Gb 8 ポート EIOM Base-T (RJ45) EIOM カードの最小ネットワーク速度要件: 1 Gbps 注: EIOM カードはエンクロージャーに取り付けられ、各ノードによって提供される LAN 機能に直接アクセスできるようにします。
オペレーティング・システム	サポートおよび認定オペレーティング・システムは次のとおりです。
	Microsoft Windows Server
	VMware ESXi
	Red Hat Enterprise Linux
	SUSE Linux Enterprise Server
	参照:
	 利用可能なオペレーティング・システムの全リスト: https://lenovopress.lenovo.com/ osig
	 OS デプロイメント手順:「セットアップ・ガイド」の「オペレーティング・システムのデプロイ」を参照してください。
環境	ThinkSystem SD530 は、ASHRAE クラス A2 仕様に準拠しています。 ハードウェア構成によって、一部のソリューション・モデルは ASHRAE クラス A3 またはクラス A4 規格に準拠しています。動作温度が ASHRAE A2 規格を外れて いる場合またはファン障害の状態では、システムのパフォーマンスに影響が出 る場合があります。ASHRAE クラス A3 およびクラス A4 仕様に準拠するには、 ThinkSystem SD530 が以下のハードウェア構成要件を満たす必要があります。
	• Lenovo がサポートするプロセッサー。
	サポートされていないプロセッサーの場合、詳細については以下の注意を 参照してください ¹ 。 • Lenovo がサポートする PCIe アダプター.
	サポートされていない PCIe アダプターの場合、詳細については以下の注意を 参照してください ² 。
	• 元長住のため2日のハワー・リアノイが取り付けられている。 1100 ロット・パロー・サプライはサポートされていません
	1100 9 9 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 1 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 1 2 8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
	ThinkSystem SD530 は、以下の環境でサポートされます。 室温: 蜜酒オン時 3:
	 ASHRAE クラス A2: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)、900 m (2,953 フィート)を超えた場合の最大室温の低下率は 1°C / 300m (984 フィート) ASHRAE クラス A3: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)、900 m (2,953 フィート)を超えた場合の最大室温の低下率は 1°C / 175m (574 フィート) ASHRAE クラス A4: 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)、900 m (2,953 フィート)を超えた場合の最大室温の低下率は 1°C / 125m (410 フィート)

表 3. 計算ノードの仕様 (続き)

仕様	説明
	電源オフ時4: 5℃から 45℃ (41°F から 113°F) • 最大高度: 3,050 m (10,000 フィート) • 相対湿度 (結露なし):電源オン時 ³ : - ASHRAE クラス A2: 8% ~ 80%、最大露点: 21℃ (70°F) - ASHRAE クラス A3: 8% ~ 85%、最大露点: 24℃ (75°F) - ASHRAE クラス A4: 8% ~ 90%、最大露点: 24℃ (75°F)
	配送時/保管時: 8% ~ 90% • 粒子汚染:
	浮遊微小粒子や反応性ガスは、単独で、あるいは湿気や気温など他の環境要因 と組み合わされることで、ソリューションにリスクをもたらす可能性があり ます。微粒子およびガスの制限に関する情報は、9ページの「粒子汚染」を 参照してください。
電力定格	12 V DC, 60 A

注意:

- 1. 以下のプロセッサーは、ASHRAE クラス A3 およびクラス A4 仕様ではサポートされていません。
 - 165W プロセッサー、28 コア、26 コア または 18 コア (Intel Xeon 8176M、8176、8170、8170M および 6150)
 - 150W プロセッサー、26 コア、24 コア、20 コア、16 コア または 12/コア (Intel Xeon 8164、8160、 8160M、8158、6148、6142、6142M および 6136)
 - 140W プロセッサー 22 コア または 18 コア (Intel Xeon 6152、6140 および 6140M)
 - 140W プロセッサー、14 コア (Intel Xeon 6132)
 - 130W プロセッサー、8 コア (Intel Xeon 6134 および 6134M)
 - 125W プロセッサー、20 コア、16 コア または 12 コア (Intel Xeon 6138、6138T、6130T、6126)
 - 115W プロセッサー、6 コア (Intel Xeon 6128)
 - 105W プロセッサー 14 コア または 4 コア (Intel Xeon 8156、5122 および 5120T)
 - 70W プロセッサー、8 コア (Intel Xeon 4109T)

注:リストされているプロセッサーが含まれますが、上記のリストのみに制限されるわけではありません。

- 2. 以下のプロセッサーは、ASHRAE クラス A2、クラス A3 およびクラス A4 仕様ではサポートされていません。以下のプロセッサーは、特別価格構成専用に提供されており、結果が制限されることをお客様が受け入れる必要があります。制限とは、電源キャッピングが発生することや、周囲が27℃を超えた場合にパフォーマンスがわずかに低下することなどです。
 - 205W プロセッサー 28 コア または 24 コア (Intel Xeon 8180、8180M および 8168)
 - 200W プロセッサー、18 コア (Intel Xeon 6154)
 - 165W プロセッサー、12 コア (Intel Xeon 6146)
 - 150W プロセッサー、24 コア (Intel Xeon 8160T)
 - 150W プロセッサー、8 コア (Intel Xeon 6144)
 - 125W プロセッサー、12 コア (Intel Xeon 6126T)

注:リストされているプロセッサーが含まれますが、上記のリストのみに制限されるわけではありません。

3. 以下の PCIe アダプターは、ASHRAE クラス A3 およびクラス A4 仕様ではサポートされていません。

- アクティブ光ケーブルの付いた Mellanox NIC
- PCIe SSD
- GPGPU カード

注:リストされている PCIe アダプターが含まれますが、上記のリストのみに制限されるわけで はありません。

PCle 拡張ノードの仕様

PCIe 拡張ノードの機能および仕様

PCIe 拡張ノード の仕様

<u> 表 4. PCle 拡張ノード の仕様</u>

仕様	説明
寸法	PCIe 拡張ノード • 高さ: 41.0 mm (1.7 インチ) • 奥行き: 562.0 mm (22.2 インチ) • 幅: 222.0 mm (8.8 インチ) • 重量: - 最小重量: 2.1 kg (4.6 ポンド)
PCI 拡張スロット	次の要件を満たす最大2個の PCIe アダプターをサポートします。
	1. 計算拡張ノード・アセンブリーがエンクロージャーに取り付けられている場合:
	● 2 個の 2,000 ワット AC パワー・サプライが必要です。
	 同じエンクロージャー内の他の2つのノード・ベイが以下のいずれかに取り付けられている必要があります。
	 1個の4ドライブ・バックプレーンが計算ノードに取り付けられている 別の計算拡張ノード・アセンブリー
	- 2個のノード・フィラー
	2. PCIe 拡張ノード・アセンブリーに付属する計算ノード:
	 計算ノードには RAID アダプターを取り付けることはできません。
	 4ドライブ・バックプレーンのみがサポートされます。
	• 計算ノードに 12 個を超える DIMM を取り付けることはできません。
	 GPU アダプターが2個取り付けられている場合:
	a. 計算ノードにプロセッサーが2個必要です。
	b. 4 ドライブ NVMe バックプレーンはサポートされていません。
	3. ノード・アセンブリーに取り付けられている GPU アダプターについて:
	 最大2個の300WパッシブGPUアダプター(ファンなし)がサポート されます。
	 2個の GPU アダプターは同じタイプでなければなりません。
	 GPU アダプターが1個だけ取り付けられている場合、後部ライザー・スロットに取り付けられている必要があります。
電力定格	12 V DC、 60 A

粒子汚染

注意: 浮遊微小粒子 (金属片や微粒子を含む) や反応性ガスは、単独で、あるいは湿気や気温など他の環境 要因と組み合わされることで、本書に記載されているデバイスにリスクをもたらす可能性があります。

過度のレベルの微粒子や高濃度の有害ガスによって発生するリスクの中には、デバイスの誤動作や完全な 機能停止の原因となり得る損傷も含まれます。以下の仕様では、このような損傷を防止するために設 定された微粒子とガスの制限について説明しています。以下の制限を、絶対的な制限として見なした り、あるいは使用したりしてはなりません。温度や大気中の湿気など他の多くの要因が、粒子や環境 腐食性およびガス状の汚染物質移動のインパクトに影響することがあるからです。本書で説明されて いる特定の制限が無い場合は、人体の健康と安全の保護に合致するよう、微粒子やガスのレベル維持 のための慣例を実施する必要があります。お客様の環境の微粒子あるいはガスのレベルがデバイス損 傷の原因であると Lenovo が判断した場合、Lenovo は、デバイスまたは部品の修理あるいは交換の条 件として、かかる環境汚染を改善する適切な是正措置の実施を求める場合があります。かかる是正措 置は、お客様の責任で実施していただきます。

表 5.	微粒子およびガスの制限
------	-------------

汚染物質	制限			
反応性ガス	ANSI/ISA 71.04-1985 準拠の重大度レベル G1 ¹ :			
	 銅の反応レベルが1か月あたり200オングストローム未満(Å/月~0.0035 µg/cm²-時間の重量増加)。² 			
	 銀の反応レベルが1か月あたり200Å未満(Å/月~0.0035 μg/cm²-時間の重量増加)である 必要があります。³ 			
	 ガス腐食性の反応監視は、床から4分の1および4分の3のフレーム高さ、または気流速度 がより高い場所で、吸気口側のラックの前面の約5 cm (2インチ)で行う必要があります。 			
浮遊微小粒子	データ・センターは、ISO 14644-1 クラス 8 の清潔レベルを満たす必要があります。			
	エアサイド・エコノマイザーのないデータ・センターの場合、以下のいずれかのろ過方式を選 択して、ISO 14644-1 クラス 8 の清潔レベルを満たすことができます。			
	• 部屋の空気は、MERV8フィルターで継続的にフィルタリングできます。			
	 データ・センターに入る空気は、MERV 11 またはできれば MERV 13 フィルターでフィルタ リングできます。 			
	エアサイド・エコノマイザーを備えるデータ・センターの場合、ISO クラス 8 の清潔レベ ルを実現するためのフィルターの選択は、そのデータ・センターに存在する特定の条件に よって異なります。			
	• 粒子汚染の潮解相対湿度は、60% RH を超えていなければなりません。4			
	 データ・センターには、亜鉛ウィスカーがあってはなりません。⁵ 			
¹ ANSI/ISA-71.0 Society of Ameri	4-1985。「 <i>プロセス計測およびシステム制御のための環境条件: 気中浮遊汚染物質</i> 」。Instrument ca, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.			
² Å/月における) Cu2O が均等な	腐食生成物の厚みにおける銅腐食の増加率と重量増加率との間の同等性の導出では、Cu2Sおよび 割合で増加することを前提とします。			
³ Å/月における腐食生成物の厚みにおける銀腐食の増加率と重量増加率との間の同等性の導出では、Ag2Sのみが 腐食生成物であることを前提とします。				
⁴ 粒子汚染の潮 度のことです。	解相対湿度とは、水分を吸収した塵埃が、十分に濡れてイオン導電性を持つようになる湿			
⁵ 表面の異物は、 でランダムに収 場合、データ・	、データ・センターの10のエリアから、金属スタブの導電粘着テープの直径1.5 cm のディスク 【集されます。電子顕微鏡の解析における粘着テープの検査で亜鉛ウィスカーが検出されない センターには亜鉛ウィスカーがないと見なされます。			

ファームウェア更新

サーバーのファームウェア更新には、いくつかのオプションを使用できます。

以下にリストされているツールを使用してご使用のサーバーの最新のファームウェアおよびサーバーに 取り付けられているデバイスを更新できます。

- ファームウェアの更新に関するベスト・プラクティスは、以下のサイトで入手できます。
 - http://lenovopress.com/LP0656
- 最新のファームウェアは、以下のサイトにあります。
 - http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7X21/downloads
- 製品に関する通知を購読して、ファームウェア更新を最新の状態に保つことができます。
 - https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/solutions/ht509500

更新方法の用語

- インバンド更新。サーバーのコア CPU で稼働するオペレーティング・システム内のツールまたはアプ リケーションを使用してインストールまたは更新が実行されます。
- アウト・オブ・バンド更新。Lenovo XClarity Controller が更新を収集してから、ターゲット・サブシス テムまたはデバイスに更新を指示することで、インストールまたは更新が実行されます。アウト・オ ブ・バンド更新では、コア CPU で稼働するオペレーティング・システムに依存しません。ただし、ほ とんどのアウト・オブ・バンド操作では、サーバーが S0 (稼働)電源状態である必要があります。
- オン・ターゲット更新。ターゲット・サーバー自体で実行されているインストール済みのオペレーティング・システムからインストールまたは更新が実行されます。
- オフ・ターゲット更新。サーバーの Lenovo XClarity Controller と直接やり取りするコンピューティング・デバイスからインストールまたは更新が実行されます。
- UpdateXpress System Packs (UXSP)。UXSP は、互いに依存するレベルの機能、パフォーマンス、互換 性を提供するように設計されテストされたバンドル更新です。UXSP は、サーバーのマシン・タイ プ固有であり、特定の Windows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) および SUSE Linux Enterprise Server (SLES) オペレーティング・システム・ディストリビューションをサポートするように (ファー ムウェアおよびデバイス・ドライバーの更新で) 作成されています。マシン・タイプ固有ファーム ウェア専用の UXSP も使用できます。

ファームウェア更新ツール

ファームウェアのインストールとセットアップに使用する最適な Lenovo ツールを判別するには、次の表を参照してください。

ツール	サポートさ れる更新方 法	コア・シ ステム・ ファーム ウェア更新	I/O デバイ ス・ファー ムウェア更 新	グラフィ カル・ユー ザー・イン ターフェー ス	コマンド・ ラインター フェース フェース	UXSP のサ ポート
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	インバンド ² オン・ター ゲット	\checkmark		\checkmark		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	アウト・オ ブ・バンド オフ・ター ゲット	\checkmark	選択された I/O デバイス	\checkmark		

ツール	サポートさ れる更新方 法	コア・シ ステム・ ファーム ウェア更新	I/O デバイ ス・ファー ムウェア更 新	グラフィ カル・ユー ザー・イン ターフェー ス	コマンド・ ライン・ インター フェース	UXSP のサ ポート
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	インバンド アウト・オ ブ・バンド オン・ター ゲット オフ・ター ゲット	\checkmark	すべての I/O デバイス		\checkmark	\checkmark
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	インバンド アウト・オ ブ・バンド オン・ター ゲット オフ・ター ゲット	V	すべての 1/0 デバイス	V		V
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	インバンド アウト・オ ブ・バンド オフ・ター ゲット	\checkmark	すべての I/O デバイス	√ (BoMC ア プリケー ション)	√ (BoMC ア プリケー ション)	V
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	インバンド ¹ アウト・オ ブ・バンド ² オフ・ター ゲット	V	すべての I/O デバイス	V		V
VMware vCenter 用 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	アウト・オ ブ・バンド オフ・ター ゲット	\checkmark	選択された I/O デバイス	\checkmark		
Microsoft Windows Admin Center 用 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	インバンド アウト・オ ブ・バンド オン・ター ゲット オフ・ター ゲット	V	すべての I/O デバイス	V		V

ツール	サポートさ れる更新方 法	コア・シ ステム・ ファーム ウェア更新	I/O デバイ ス・ファー ムウェア更 新	グラフィ カル・ユー ザー・イン ターフェー ス	コマンド・ ライン・ インター フェース	UXSP のサ ポート
Microsoft System Center Configuration Manager 用 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	インバンド オン・ター ゲット	\checkmark	すべての I/O デバイス	\checkmark		\checkmark
注: 1. I/O ファームウェア更新の場合。 2. BMC および UEFI ファームウェア更新の場合。						

Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager から、Lenovo XClarity Controller ファームウェア、UEFI ファームウェア、Lenovo XClarity Provisioning Manager ソフトウェアを更新できます。

注:デフォルトでは、Lenovo XClarity Provisioning Manager グラフィカル・ユーザー・インターフェース は、F1 を押すと表示されます。このデフォルトをテキスト・ベースのシステム・セットアップに変更 した場合は、テキスト・ベースのシステム・セットアップ・インターフェースからグラフィカル・ ユーザー・インターフェースを起動できます。

Lenovo XClarity Provisioning Manager を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、 以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ にある、ご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料の「ファームウェア更新」セクション

重要: Lenovo XClarity Provisioning Manager(LXPM) でサポートされるバージョンは、製品によって異な ります。本書では、特に指定がない限り、Lenovo XClarity Provisioning Manager のすべてのバージョンを Lenovo XClarity Provisioning Manager および LXPM と記載します。ご使用のサーバーでサポートされる LXPM バージョンを確認するには、https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ にアクセスしてください。

• Lenovo XClarity Controller

特定の更新をインストールする必要がある場合、特定のサーバーに Lenovo XClarity Controller インターフェースを使用できます。

注:

 Windows または Linux でインバンド更新を実行するには、オペレーティング・システム・ドライバー がインストールされており、Ethernet-over-USB (LAN over USB と呼ばれることもあります) インター フェースが有効になっている必要があります。

Ethernet over USB の構成に関する追加情報については、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「Ethernet over USB の構成」セクション

 Lenovo XClarity Controller を経由してファームウェアを更新する場合は、サーバーで実行されている オペレーティング・システム用の最新のデバイス・ドライバーがダウンロードおよびインス トールされていることを確認してください。

Lenovo XClarity Controller を使用したファームウェアの更新に関する特定の詳細情報については、 以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「サーバー・ファームウェアの更新」セクション

重要: Lenovo XClarity Controller (XCC) でサポートされるバージョンは、製品によって異なります。 本書では、特に指定がない限り、Lenovo XClarity Controller のすべてのバージョンを Lenovo XClarity Controller および XCC と記載します。ご使用のサーバーでサポートされる XCC バージョンを確認する には、https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ にアクセスしてください。

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI は、Lenovo サーバーの管理に使用できる複数のコマンド・ライン・ア プリケーションのコレクションです。これの更新アプリケーションを使用して、サーバーのファー ムウェアおよびデバイス・ドライバーを更新できます。更新は、サーバー (インバンド)のホス ト・オペレーティング・システム内で、またはサーバー (アウト・オブ・バンド)の BMC を介して リモートで実行できます。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用したファームウェアの更新に関する特定の詳細情報については、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress は、グラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) を介して OneCLI のほとんどの更新機能を提供します。これを使用して、UpdateXpress System Pack (UXSP) 更新 パッケージおよび個別の更新を取得してデプロイします。UpdateXpress System Packs には、Microsoft Windows と Linux のファームウェアおよびデバイス・ドライバーの更新が含まれます。

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress は、次の場所から入手できます。

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-xpress

• Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator

Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator を使用して、ファームウェア更新の適用、VPDの更新、 インベントリーおよび FFDC 収集、高度なシステム構成、FoD キー管理、安全な消去、RAID 構成、サ ポートされるサーバーでの診断に適したブート可能メディアを作成することができます。

Lenovo XClarity Essentials BoMC は、以下の場所から入手できます。

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc

Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator を使用して複数のサーバーを管理している場合は、このインターフェース を使用してすべての管理対象サーバーでファームウェアを更新できます。ファームウェア管理は管理対 象エンドポイントに対してファームウェア・コンプライアンス・ポリシーを割り当てることによって簡 略化されます。コンプライアンス・ポリシーを作成して管理対象エンドポイントに割り当てると、 Lenovo XClarity Administrator はこれらのエンドポイントに対するインベントリーの変更を監視し、 コンプライアンス違反のエンドポイントにフラグを付けます。

Lenovo XClarity Administrator を使用したファームウェアの更新に関する特定の詳細情報は、以下から入手できます。

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

• Lenovo XClarity Integrator 製品

Lenovo XClarity Integrator 製品は、VMware vCenter、Microsoft Admin Center、または Microsoft System Center などの特定のデプロイメントインフラで使用されるソフトウェアに、Lenovo XClarity Administrator およびお使いのサーバーの管理機能を統合することができます。

Lenovo XClarity Integrator 製品を使用したファームウェア更新に関する特定の詳細情報については、 以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/

技術ヒント

Lenovo では、サーバーで発生する可能性がある問題を解決するためにお客様が利用できる最新のヒントやテクニックを、サポートの Web サイトで常時更新しています。技術ヒント (RETAIN tip また

は Service Bulletin とも呼ばれます)では、サーバーの動作に関する問題を回避または解決する手順 について説明しています。

ご使用のサーバーで利用可能な技術ヒントを検索するには:

- 1. http://datacentersupport.lenovo.com にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
- 2. ナビゲーション・ペインで「How To's (ハウツー)」をクリックします。
- 3. ドロップダウン・メニューから「Article Type(記事タイプ)」 → 「Solution(ソリューション)」 をクリックします。

画面に表示される指示に従って、発生している問題のカテゴリーを選択します。

セキュリティー・アドバイザリー

Lenovoは、お客様とお客様のデータを保護するために、最高のセキュリティー基準に準拠した製品および サービスを開発することをお約束しています。潜在的な脆弱性が報告された場合は、Lenovo製品セキュリ ティー・インシデント対応チーム (PSIRT) が責任をもって調査し、お客様にご報告します。そのため、解 決策の提供に向けた作業の過程で軽減計画が制定される場合があります。

現行のアドバイザリーのリストは、次のサイトで入手できます。

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

計算ノードの電源をオンにする

計算ノードが入力電力に接続されると、短いセルフテスト (電源状況 LED がすばやく点滅)を実行した後、スタンバイ状態になります (電源状況 LED が1秒に1回点滅)。

次のいずれかの方法で、計算ノードの電源をオン(電源 LED が点灯)にできます。

- 電源ボタンを押します。
- 停電の後、計算ノードを自動的に再起動させることができます。
- 計算ノードは、Lenovo XClarity Controller に送信されるリモート・パワーオン要求に応答できます。

計算ノードの電源オフについては、15ページの「計算ノードの電源をオフにする」を参照してください。

計算ノードの電源をオフにする

電源に接続されているときは、計算ノードはスタンバイ状態を維持し、Lenovo XClarity Controller がリモートのパワーオン要求に応答できるようになっています。計算ノードからすべての電源を切る (電源状況 LED がオフ)には、すべての電源コードを抜く必要があります。

スタンバイ状態の計算ノードの電源を切るには(電源状況 LED が1秒に1回点滅):

注: Lenovo XClarity Controller は、重大なシステム障害への自動的な応答として計算ノードをスタンバイ状態にできます。

- オペレーティング・システムを使用して正常シャットダウンを開始します(この機能がオペレーティング・システムでサポートされている場合)。
- 電源ボタンを押して正常シャットダウンを開始します(オペレーティング・システムでサポートされている場合)。
- 電源ボタンを4秒以上押して、強制的にシャットダウンします。

スタンバイ状態では、計算ノードは Lenovo XClarity Controller に送信されるリモート・パワーオン要求 に応答できます。計算ノードの電源オンについては、15ページの「計算ノードの電源をオンにす る」を参照してください。

第2章 ソリューション・コンポーネント

ソリューションに関連する各コンポーネントについての説明は、このセクションの情報を使用します。

Lenovoのサービスやサポートを受ける場合に、マシン・タイプ、モデル、およびシリアル番号の情報は、 技術担当者がお客様のソリューションを特定して迅速なサービスをご提供するのに役立ちます。

各 SD530 は、最大 6 つの 2.5 型ホット・スワップ Serial Attached SCSI (SAS)、Serial ATA (SATA)、また は不揮発性メモリー Express (NVMe) ドライブをサポートします。

注:本書の図は、お客様がご使用のモデルと多少異なる場合があります。

エンクロージャー・マシン・タイプ、モデル番号、シリアル番号は、次の図に示すように、エンクロージャー前面にある ID ラベルに記載してあります。



図3. エンクロージャー前面の ID ラベル

表 6. エンクロージャー前面の ID ラベル

1 ID ラベル

ネットワーク・アクセス・タグは、ノードの前面にあります。ネットワーク・アクセス・タグをはがして、ホスト名、システム名、インベントリー・バーコードなどの情報を記録するための独自のラベルを貼り付けることができます。後で参照できるようにネットワーク・アクセス・タグを保管しておきます。



図4. ノードの前面にあるネットワーク・アクセス・タグ

ノード・モデル番号とシリアル番号は、次の図に示すように、ノード前面にある ID ラベル (ネットワーク・アクセス・タグの底面) に記載してあります。



図5. ノード前面の ID ラベル

エンクロージャーの上部にあるシステム・サービス・ラベルには、サービス情報にモバイル・アクセスす るための QR コードがあります。モバイル・デバイスの QR コード・リーダーとスキャナーを使用して QR コードをスキャンし、Lenovo Service Information Web サイトにすぐにアクセスすることができます。 Lenovo Service Information Web サイトでは、追加情報として部品の取り付けや交換用のビデオ、およびソ リューション・サポートのためのエラー・コードが提供されます。

次の図は、エンクロージャーとノードの QR コードを示しています。

• エンクロージャー:

http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/d2-enclosure/7X20



図 6. D2 エンクロージャー 7X20 QR コード

http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/modular-enclosure/7X22



図7. モジュラー・エンクロージャー 7X22 QR コード

• $\mathcal{I} - \mathcal{F}$: http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7X21



図8. 計算ノード QR コード

前面図

次の図は、サーバーの前面にあるコントロール、LED、およびコネクターを示したものです。

エンクロージャー

次の図は、エンクロージャーの前面にあるコントロール、LED、およびコネクターを示したものです。

注:

- 1. 本書の図は、ご使用のハードウェアと多少異なる場合があります。
- 2. 適切な冷却のために、ソリューションの電源をオンにする前に、ノードまたはノード・フィラーの いずれかを空の各ノード・ベイに取り付ける必要があります。

このエンクロージャーは、次の構成をサポートします。

最大4個の計算ノード。

次の図に、エンクロージャー内のノード・ベイを示します。



図9. 計算ノードとベイの番号付けを含むエンクロージャー前面図

最大2個の PCIe 拡張ノード・アセンブリー。



図10. 計算拡張ノード・アセンブリー

計算拡張ノード・アセンブリーは、PCIe 拡張ノードと、拡張ノードが取り付けられている計算ノードで構成されます。ノード・アセンブリーは、エンクロージャー内の2つの垂直に隣接するノード・ベイを占有します。拡張ノード要件について詳しくは、9ページの「PCIe 拡張ノードの仕様」を参照してください。

注:掲載拡張ノード・アセンブリーと同じエンクロージャー内に計算ノードを混在させないでください。 計算拡張ノード・アセンブリーがエンクロージャーに取り付けられている場合は、他の2つのノード・ベ イに2つのノード・フィラーまたは別の計算拡張ノード・アセンブリーのいずれかを取り付けます。



図11. PCle 拡張ノード・アセンブリーを取り付けたエンクロー ジャーの前面図

表 7. PCle 拡張ノード・アセンブリーを取り付けたエンクロー ジャーの前面図

1 PCIe 拡張ノード	3 計算ノード
2 PCIe 拡張ノード	4 計算ノード

計算ノード

次の図は、計算ノードの前面にあるコントロール、LED、およびコネクターを示したものです。

6個の 2.5 型ドライブ構成

6 個の 2.5 型ドライブ構成のコンポーネント、コネクタ、およびドライブ・ベイの番号については、次の図を参照してください。



図 12. 6 個の 2.5 型ドライブの構成とドライブ・ベイの番号

表 8.6 個の 2.5 型ドライブ構成のコンポーネント



ドライブ LED:

1 活動 LED (緑色): 緑色の LED が、すべてのホット・スワップ・ドライブ上にあります。この緑 色の LED が点灯しているときは、関連するハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ ドライブが活動していることを示しています。

- この LED が点滅しているときは、ドライブがアクティブでデータの読み取りまたは書き込みを していることを示します。
- SAS および SATA ドライブの場合、この LED は、ドライブの電源がオンになっていてもドライブが アクティブでないときにはオフになります。
- NVMe (PCIe) SSD の場合、この LED は、ドライブの電源がオンになっていてドライブがアクティブ でないときに点灯します。

注:ドライブ活動 LED は、取り付けられているドライブ・タイプによっては、ドライブ前面の別の位置に存在する場合があります。

2 状況 LED (黄色): この黄色の LED の状態は、関連するハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブのエラー状態または RAID 状況を示しています。

- この黄色の LED が点灯し続けているときは、関連するドライブにエラーが発生したことを示しています。LED は、そのエラーが解決された後にのみオフになります。イベント・ログを参照して、この状態の原因を判別できます。
- この黄色の LED が低速で点滅しているときは、関連するドライブが再ビルド中であることを示しています。

• この黄色の LED が高速で点滅しているときは、関連するドライブを見付けているところであるこ とを示しています。

注:ハードディスク状況 LED は、取り付けられているドライブ・タイプによっては、ハードディスク・ ドライブ前面の別の位置に存在する場合があります。

KVM ブレークアウト・モジュールを搭載した 5 個の 2.5 型ドライブ構成

KVM ブレークアウト・モジュールを搭載した5個の2.5型ドライブ構成のコンポーネント、コネクタ、およびドライブベイの番号については、次の図を参照してください。



図 13. KVM ブレークアウト・モジュールを搭載した 5 個の 2.5 型ドライブ構成およびドライブベイの番号

表 9. KVM ブレークアウト・モジュールを搭載した 5 個の 2.5 型ドライブ構成上のコンポーネント

1 KVM コネクター	3 Lenovo XClarity Controller 管理用 micro USB コネクター
2 USB 3.0 コネクター	4 KVM ブレークアウト・モジュール

KVM ブレークアウト・モジュール以下のコネクターに付属しています。

1 KVM コネクター: このコネクターには、コンソール・ブレークアウト・ケーブルを接続します (詳細に ついては、「33 ページの「KVM ブレークアウト・ケーブル」」を参照)。

2 USB 3.0 コネクター: この USB 3.0 コネクターには、USB デバイスを接続します。

3 Lenovo XClarity Controller 管理のための micro USB コネクター: このコネクターは、モバイル・デバ イスをシステムに接続し、Lenovo XClarity Controller を使用して管理できるようにすることで、Lenovo XClarity Controller への直接アクセスを提供します。詳細については、https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/お よび http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug product page.html を参照してください。

注:

- 1. モバイル・デバイスを接続するときは、必ず高品質の OTG ケーブルまたは高品質のコンバーター を使用してください。モバイル・デバイスに付属している一部のケーブルは、充電のみを目的と していることに注意してください。
- 2. モバイル・デバイスが接続されると、使用する準備ができ、追加のアクションは必要ないことが示されます。

KVM ブレークアウト・モジュールを搭載した 4 個の 2.5 型ドライブ構成

KVM ブレークアウト・モジュールを搭載した4個の2.5型ドライブ構成のコンポーネント、コネクタ、およびドライブベイの番号については、次の図を参照してください。

1 2 3

図 14. KVM ブレークアウト・モジュールを搭載した 4 個の 2.5 型ドライブ構成およびドライブベイの番号

表 10. KVM ブレークアウト・モジュールを搭載した 4 個の 2.5 型ドライブ構成上のコンポーネント

1 KVM コネクター	4 KVM ブレークアウト・モジュール
2 USB 3.0 コネクター	5 ドライブ・ベイ・フィラー
3 Lenovo XClarity Controller 管理用 micro USB コネクター	

ノード・オペレーター・パネル

次の図は、ノード・オペレーター・パネル上のコントロールと LED を示しています。



図15. ノード・オペレーター・パネル

表 11. ノード・オペレーター・パネル

1 NMI ピンホール	3 識別ボタン/LED
2 システム・エラー LED	4 電源ボタン/LED

1 NMI ピンホール: このピンホールに伸ばしたペーパー・クリップの先を挿入することで、ノードでマス ク不可割り込み (NMI) を強制します。これによって、メモリー・ダンプが発生します。この機能は、 Lenovo サポート担当者により推奨された場合にのみ使用します。

2 システム・エラー LED: この LED が点灯 (黄色) している場合、少なくとも1つのシステム・エラーが発生したことを示しています。イベント・ログを調べて、追加情報があるかどうか確認してください。

3 識別ボタン/LED: この LED (青色) は、計算ノードを視覚的に確認するために役立ち、識別ボタンを押すか、次のコマンドにより点灯させることができます。

• 識別 LED をオンにするコマンド:

ipmitool.exe -I lanplus -H <XCC's IP> -U USERID -P PASSWORD raw 0x3a 0x08 0x01 0x01

• 識別 LED をオフにするコマンド: ipmitool.exe -I lanplus -H <XCC's IP> -U USERID -P PASSWORD raw 0x3a 0x08 0x01 0x00 注:

- 1. デフォルト XCC の IP アドレスは 192.168.70.125 です
- 2. この LED の動作は、SMM ID LED の点灯時または点滅時に、それに応じて決定します。SMM ID LED の正確な場所については、26 ページの「System Management Module (SMM)」を参照 してください。

表 12. さまざまな SMM ID LED モードとノード ID LED の動作

SMM の識別 LED	ノードの識別 LED
オフ	すべてのノード ID LED は、このモードが有効になると消灯します。その後、 SMM ID LED は受け入れモードに入り、ノード ID LED により SMM ID LED の動 作が決定します(詳細については、「 <i>System Management Module ユーザーズ・ガイ</i> ド」の「エンクロージャー背面の概要」を参照してください)。
オン	点滅したままのものを除いて、すべてのノード ID LED が点灯します。
点滅	以前の状態に関係なく、すべてのノード ID LED が点滅します。

4 電源ボタン/LED: この LED が点灯 (緑色) しているときは、ノードに電力が供給されていることを示します。この緑色の LED は、計算ノードの電源ステータスを次のように示します。

- 高速で点滅:以下の理由により、LED は高速で点滅します。
 - ノードがエンクロージャーに取り付けられました。計算ノードを取り付けると、ノード内の Lenovo XClarity Controller が初期化を行っている間 (最大 90 秒間)、LED が高速で点滅します。
 - 電源が不足しているためノードの電源をオンにできません。
 - ノードの Lenovo XClarity Controller が System Management Module と通信していません。
- 低速で点滅: ノードはエンクロージャーを介して電源に接続されており、電源をオンにする準備ができています。
- 継続的に点灯: ノードはエンクロージャーを介して電源に接続されています。
- 継続的に点灯しない:電源オンのノードがありません。

背面図

次の図は、エンクロージャー背面にあるコネクターおよび LED を示しています。

次に、システム全体の背面図を示します。

• 8 個のロー・プロファイル PCIe x8 スロットを搭載したシャトル



図 16. 背面図 - x8 シャトルが取り付けられたエンクロージャー

耒	13	v8	シャ	トルのコンポーネント
IX	15.	20	11	ドルクコンホ ホンド

1 10Gb 8 ポート EIOM ケージ (SFP+)	8 PCIe スロット 1-B
2 10Gb 8 ポート EIOM ケージ (RJ45)	9 パワー・サプライ 2
3 PCIe スロット 4-B	10 パワー・サプライ1
4 10Gb 8 ポート EIOM ケージ・フィラー	11 System Management Module
5 PCIe スロット 3-B	12 PCIe スロット 2-B
6 PCIe スロット 3-A	13 PCIe スロット 2-A
7 PCIe スロット 1-A	14 PCIe スロット 4-A

注:電源コードが、取り付けられているすべてのパワー・サプライ・ユニットに接続されている ことを確認します。

• 4つのロー・プロファイル PCIe x16 カセット・ベイを搭載したシャトル



図 17. 背面図 - x16 シャトルが取り付けられたエンクロージャー

表。	14.	x16	シャ	トルのコンポー	ネン	ト
----	-----	-----	----	---------	----	---

1 10Gb 8 ポート EIOM ケージ (SFP+)	6 パワー・サプライ 2
2 10Gb 8 ポート EIOM ケージ (RJ45)	7 パワー・サプライ 1
3 10Gb 8 ポート EIOM ケージ・フィラー	8 System Management Module
4 PCIe スロット 3	9 PCIe スロット 2
5 PCIe スロット 1	10 PCIe スロット 4

注:電源コードが、取り付けられているすべてのパワー・サプライ・ユニットに接続されている ことを確認します。

System Management Module (SMM)

以下のセクションには、System Management Module (SMM) の背面のコネクターおよび LED に関する 情報が記載されています。

このソリューションでは、2 種類の SMM がサポートされています。お持ちの SMM のタイプを識別する には、次の図を参照してください。

シングル・イーサネット・ポート SMM



図 18. 背面図 - シングル・イーサネット・ポート SMM

表 15. シングル・イーサネット・ポート SMM

1 ピンホールをリセット	5 システム・エラー LED (黄色)
2 USB ポート保守モード・ボタン	6 識別 LED (青色)
3 イーサネット・コネクター	7 状況 LED (緑色)
4 USB コネクター	8 システム・パワー LED (緑色)

4つのノードの専用 XCC ネットワーク・ポートには、シングル・イーサネット・ポート SMM のイーサ ネット・コネクターを通じてアクセスできます。 Web サイトにアクセスし、IP を使用して XCC にアクセ スします。詳しくは、「System Management Module ユーザーズ・ガイド」を参照してください。

シングル・イーサネット・ポート SMM には以下の 4 つの LED があり、SMM の作動状況に関する情報を示します。

5 システム・エラー LED (黄色):

この LED が点灯すると、システム・エラーが発生したことを示します。イベント・ログを調べて、追加 情報があるかどうか確認してください。

6 識別 LED (青色):

この LED は、SMM が取り付けられている特定のエンクロージャーの物理的な場所を判断するために 点灯することがあります。識別 LED を制御してエンクロージャーの位置を確認するには、次のコ マンドを使用します。

- 識別 LED をオンにするコマンド:
 - ipmitool.exe -I lanplus -H <SMM's IP> -U USERID -P PASSWORD raw 0x32 0x97 0x01 0x01
- 識別 LED をオフにするコマンド: ipmitool.exe -I lanplus -H <SMM's IP> -U USERID -P PASSWORD raw 0x32 0x97 0x01 0x00

注: デフォルト SMM の IP アドレスは 192.168.70.100 です。

前面からソリューションを識別する方法について詳しくは、23 ページの「ノード・オペレーター・パネ ル」を参照してください。

7 状況 LED (緑色):

この LED は、SMM の動作状況を次のように示します。

- 継続的にオン: SMM が1つ以上の問題を検出しました。
- オフ:エンクロージャーの電源がオンの場合、SMMが1つ以上の問題を検出したことを示します。
- 点滅: SMM が動作しています。
 - プリブート・プロセス中、LED は高速で点滅します(毎秒約4回)。
 - プリブート・プロセスが完了し、SMM が正しく動作している場合、LED は低速で点滅します (毎秒約1回)。

8 システム・パワー LED (緑色):

この LED が点灯している場合、SMM の電源がオンになっていることを示します。

デュアル・イーサネット・ポート SMM



図 19. 背面図 - デュアル・イーサネット・ポート SMM

表 16. デュアル・イーサネット・ポート SMM

1 システム・パワー LED (緑色)	5 イーサネット・コネクター
2 状況 LED (緑色)	6 イーサネット・コネクター
3 識別 LED (青色)	7 ピンホールをリセット
4 システム・エラー LED (黄色)	

4つのノードの専用 XCC ネットワーク・ポートには、いずれかの SMM のイーサネット・コネクターを通じてアクセスできます。SMM Web サイトにアクセスし、IP を使用して XCC にアクセスします。詳しくは、「*System Management Module ユーザーズ・ガイド*」を参照してください。

デュアル・イーサネット・ポート SMM には以下の 4 つの LED があり、SMM の作動状況に関する情報を示します。

1 システム・パワー LED (緑色):

この LED が点灯している場合、SMM の電源がオンになっていることを示します。

2 状況 LED (緑色):

この LED は、SMM の動作状況を次のように示します。

- 継続的にオン: SMM が1つ以上の問題を検出しました。
- オフ:エンクロージャーの電源がオンの場合、SMMが1つ以上の問題を検出したことを示します。
- 点滅: SMM が動作しています。
 - プリブート・プロセス中、LED は高速で点滅します (毎秒約4回)。
 - プリブート・プロセスが完了し、SMM が正しく動作している場合、LED は低速で点滅します (毎秒約1回)。

3 識別 LED (青色):

この LED は、SMM が取り付けられている特定のエンクロージャーの物理的な場所を判断するために 点灯することがあります。識別 LED を制御してエンクロージャーの位置を確認するには、次のコ マンドを使用します。

- 識別 LED をオンにするコマンド: ipmitool.exe -I lanplus -H <SMM's IP> -U USERID -P PASSWORD raw 0x32 0x97 0x01 0x01
- 識別 LED をオフにするコマンド:
ipmitool.exe -I lanplus -H <SMM's IP> -U USERID -P PASSWORD raw 0x32 0x97 0x01 0x00

注:デフォルト SMM の IP アドレスは 192.168.70.100 です。

前面からソリューションを識別する方法について詳しくは、23 ページの「ノード・オペレーター・パネ ル」を参照してください。

4 システム・エラー LED (黄色):

この LED が点灯すると、システム・エラーが発生したことを示します。イベント・ログを調べて、追加 情報があるかどうか確認してください。

Web インターフェースおよびエラー・メッセージについては、 https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/r_smm_users_guide.html を参照してください。

PCle スロット LED

次の図は、PCIe 3.0 x16 シャトル背面にある LED を示しています。



図 20. 背面図 - PCle 3.0 x16 LED

表 17. PCle スロット LED

1 PCIe スロット 4 LED	3 PCIe スロット 1 LED
2 PCIe スロット 3 LED	4 PCIe スロット 2 LED

これらの4つのLEDは、PCIe 3.0 x16 アダプターの動作状態を示します。

点灯する LED は2 色あります。

- 緑色: PCIe アダプターが正常に動作していることを示しています。
- 黄色 (オレンジ): PCIe アダプターで1つ以上の問題が発生したことを示しています。

モジュラー 6U 構成

次の図はモジュラー 6U 構成を示しています。

モジュラー 6U 構成 7X85 は、SMM を通じてイーサネット・ケーブルで接続された 3 個のエンクロー ジャー 7X22 ユニットで構成されています。モジュラー 6U 構成 7X85 のコンポーネントの取り付けおよび 交換手順については、66 ページの「エンクロージャーでのコンポーネントの交換」を参照してくださ い。デュアル・イーサネット・ポート SMM のモジュラー 6U 構成 7X85 でのデータのバックアップお よびリストアについては135 ページの「デュアル・イーサネット・ポート SMM 用の microSD カード の取り外しと取り付け」を参照してください。



図21. 背面図 - モジュラー 6U 構成

システム・ボードのレイアウト

このセクションの図は、計算ノードのシステム・ボードにあるコネクターとスイッチに関する情報を 示しています。

システム・ボードの内部コネクター

次の図で、システム・ボード上の内部コネクターを示します。



図22. システム・ボード上の内部コネクター

表 18. システム・ボード上の内部コネクター

1 CMOS バッテリー (CR2032)	9 SATA 2 コネクター
2 PCIe スロット 3 コネクター	10 M.2 コネクター
3 PCIe スロット 4 コネクター	11 Trusted Cryptographic Module (TCM) コネクター
4 KVM ブレークアウト・ケーブル・コネクター	12 KVM ブレークアウト・モジュール USB コネクター
5 PCIe スロット1コネクター (RAID アダプター用)	<u>13</u> プロセッサー2
6 PCIe スロット 2 コネクター	14 バックプレーン各種信号コネクター
7 プロセッサー1	15 バックプレーン電源コネクター
8 SATA 1 コネクター	

下図は、システム・ボード上の DIMM コネクターの位置を示しています。



図 23. システム・ボード上の DIMM コネクターの位置

システム・ボード・スイッチ

以下の図でスイッチについての位置と説明を示します。

重要:

- 1. スイッチ・ブロックに透明な保護ステッカーが張られている場合、スイッチにアクセスするためにス テッカーを取り除いて廃棄する必要があります。
- 2. システム・ボード上のスイッチ・ブロックまたはジャンパー・ブロックのうち、本書の図に示 されていないものは予約済みです。



図24. システム・ボード上のスイッチ、ジャンパー、およびボタンの位置

以下の表は、システム・ボード上のジャンパーについて説明しています。

表 19. ジャンパーの定義

スイッチ・	スイッ		使用方法	まの説明
ブロック	チ	スイッチ名	開く	閉じる
S18	2	XClarity Controller ブー ト・バックアップ	通常 (デフォルト)	計算ノードは、XClarity Controller ファームウェアの バックアップを使用するとブー トします。
	3	XClarity Controller 強制 更新	通常 (デフォルト)	XClarity Controller 強制更新を 有効にします。
	4	TPM 物理 プレゼンス	通常 (デフォルト)	システム TPM に対して物理プ レゼンスを示します。
S19	1	システム UEFI バック アップ	通常 (デフォルト)	システム BIOS バックアップを 有効にします。
	2	パスワード・オーバー ライド・ジャンパー	通常 (デフォルト)	始動パスワードをオーバーラ イドします。
	3	CMOS クリア・ジャン パー	通常 (デフォルト)	リアルタイム・クロック (RTC) レジストリーをクリアします。

重要:

- スイッチの設定を変更する、あるいはジャンパーを移動する前には、ソリューションの電源を オフにしてください。次に、すべての電源コードおよび外部ケーブルを切り離してください。 https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/、63ページの「取り付けのガイドライン」、65ページの 「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」、および15ページの「計算ノードの電源をオフ にする」に記載されている情報を確認してください。
- 2. システム・ボード上のスイッチ・ブロックまたはジャンパー・ブロックのうち、本書の図に示 されていないものは予約済みです。

KVM ブレークアウト・ケーブル

KVM ブレークアウト・ケーブルの詳細については、以下の情報を使用します。

KVM ブレークアウト・ケーブルを使用して、外部の I/O デバイスを計算ノードに接続します。KVM ブ レークアウト・ケーブルは、KVM コネクターを介して接続します (30 ページの「システム・ボードの 内部コネクター」を参照)。KVM ブレークアウト・ケーブルには、ディスプレイ装置 (ビデオ) 用のコ ネクター、USB キーボードおよびマウス用の 2 つの USB 2.0 コネクター、およびシリアル・インター フェース・コネクターがあります。

次の図は、KVM ブレークアウト・ケーブルのコネクターおよびコンポーネントを示しています。



図 25. KVM ブレークアウト・ケーブルのコネクターおよびコンポーネント

表 20. コンソール・ブレークアウト・ケーブルのコネクターおよび	゙コンポーネント
-----------------------------------	----------

1 シリアル・コネクター	4 ビデオ・コネクター(青色)
2 拘束ねじ	5 USB 2.0 コネクター (2)
3 KVM コネクターへ	

2.5 型ドライブ・バックプレーン

以下の図では、2.5型ドライブ・バックプレーンをそれぞれ示しています。

重要:同じエンクロージャーに4ドライブ・バックプレーンのノードと6ドライブ・バックプレーンの ノードを混在させないでください。4ドライブ・バックプレーンと6ドライブ・バックプレーンを混在さ せると、冷却が不均衡になることがあります。

• 4 個の 2.5 型 SAS/SATA バックプレーン



図 26.4 個の 2.5 型 SAS/SATA バックプレーン

• 4 個の 2.5 型 NVMe バックプレーン



図 27.4 個の 2.5 型 NVMe バックプレーン

1 NVMe コネクター

注:このバックプレーンでは、計算ノードに2個のプロセッサーが取り付けられていることが必要です。 • 6 個の 2.5 型 SAS/SATA バックプレーン



図28.6個の2.5型 SAS/SATA バックプレーン

• 6 個の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA/NVMe バックプレーン



図 29.6 個の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA/NVMe バックプレーン

1 NVMe コネクター

部品リスト

部品リストを使用して、ソリューションで使用できる各コンポーネントを識別します。

注:モデルによっては、ご使用のソリューションの外観は、次に示す図と若干異なる場合があります。

エンクロージャーのコンポーネント

このセクションでは、エンクロージャーに付属するコンポーネントについて説明します。



図 30. エンクロージャーのコンポーネント

次の表にリストした部品は、次のいずれかとして識別されます。

 Tier 1 の、お客様での取替え可能部品 (CRU): Lenovo が Tier 1 と指定する CRU の交換はお客様ご自身の 責任で行っていただきます。サービス契約がない場合に、お客様の要請により Lenovo が Tier 1 CRU の 取り付けを行った場合は、その料金を請求させていただきます。

- Tier 2 のお客様での取替え可能部品 (CRU): Lenovo が Tier 2 と指定する CRU は、お客様ご自身で取り 付けることができますが、対象のサーバーに関して指定された保証サービスの種類に基づき、追加 料金なしで Lenovo に取り付け作業を依頼することもできます。
- 現場交換可能ユニット (FRU): FRU の取り付け作業は、トレーニングを受けたサービス技術員の みが行う必要があります。
- 消耗部品および構造部品: 消耗部品および構造部品 (カバーやベゼルなどのコンポーネント) の購入および交換はお客様の責任で行っていただきます。お客様の要請により Lenovo が構成部品の入手または取り付けを行った場合は、サービス料金を請求させていただきます。

番号	説明	Tier 1 CRU	Tier 2 CRU	FRU	消耗部品お	
					よい 開 品	
「 <u>36 ペ</u> ー 以下の W	「36ページの図 30「エンクロージャーのコンポーネント」」に記載されている部品の注文について詳しくは、 以下の Web サイトにアクセスします。					
https://data	acentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/d2-enc	losure/7X20/par	ts			
新しい部 を強くお	品を購入する前に、Lenovo Capacity Planner を使用し 勧めします。	、てサーバー <i>0</i>	D電力要約デ−	ータを確認する	ること	
1	10Gb 8 ポート EIOM ケージ・フィラー				\checkmark	
2	10Gb 8 ポート EIOM ケージ (SFP+)		\checkmark			
3	10Gb 8 ポート EIOM Base-T ケージ (RJ45)		\checkmark			
4	カセット (PCIe x16 シャトル用)				\checkmark	
5	System Management Module	\checkmark				
6	電源	\checkmark				
7	パワー・サプライ・フィラー・パネル	\checkmark				
8	エンクロージャー				\checkmark	
9	ノード・フィラー・パネル				\checkmark	
10	ファン・カバー				\checkmark	
11	PCIe x8 シャトル			\checkmark		
12	PCIe x16 シャトル			\checkmark		
13	右 PCIe I/O ライザー (PIOR) (前面から見たところ)			\checkmark		
14	左 PCIe I/O ライザー (PIOR) (前面から見たところ)			\checkmark		
15	80x80x80mm ファン			\checkmark		
16	60x60x56mm ファン		\checkmark			
17	共有 PCIe デュアル・アダプター			\checkmark		

表 21. 部品リスト、エンクロージャー

計算ノードのコンポーネント

このセクションでは、エンクロージャーに付属する計算ノードについて説明します。



図 31. 計算ノードのコンポーネント

表 22. 部品リスト、計算ノード

番号	説明	Tier 1 CRU	Tier 2 CRU	FRU	消耗部品お よび構造部 品
「ノード・コンポーネント」に記載されている部品の注文について詳しくは、「38 ページの図 31「計算ノード・コンポーネント」」を参照してください。 https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7x21/parts					
新しいき を強くお	新しい部品を購入する前に、Lenovo Capacity Planner を使用してサーバーの電力要約データを確認すること を強くお勧めします。				
1	PCIe アダプター	\checkmark			
2	エアー・バッフル				\checkmark
3	プロセッサーとヒートシンク・アセンブリー (85 mm ヒートシンク)			\checkmark	

38 ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

表 22. 部品リスト、計算ノード (続き)

番号	説明	Tier 1 CRU	Tier 2 CRU	FRU	消耗部品お よび構造部 品
4	プロセッサーとヒートシンク・アセンブリー(108 mm ヒートシンク)			\checkmark	
5	プロセッサーとヒートシンク・アセンブリー(108 mm ヒートシンク)			\checkmark	
6	プロセッサーとヒートシンク・アセンブリー (T 字形ヒートシンク)			\checkmark	
7	Trusted Cryptographic Module			\checkmark	
8	CMOS バッテリー (CR2032)				\checkmark
9	M.2 バックプレーン	\checkmark			
10	M.2 保持クリップ	\checkmark			
11	DRAM DIMM	\checkmark			
12	DC Persistent Memory Module (DCPMM)	\checkmark			
13	2.5 型ドライブ・ベイ・ブランク (バックプレー ンの横の空のベイ)				\checkmark
14	2.5 型ドライブ・ベイ・ブランク・パネル (バック プレーン上のドライブ・ベイ)	\checkmark			
15	2.5 型ホット・スワップ・ドライブ	\checkmark			
16	計算ノード・トレイ			\checkmark	
17	KVM ブレークアウト・モジュール	\checkmark			
18	2.5 型 6 ドライブ・ホット・スワップ SAS/SATA バックプレーン			\checkmark	
19	2.5 型 6 ドライブ・ホット・スワップ SAS/SATA/NVMe バックプレーン			\checkmark	
20	2.5 型 4 ドライブ・ホット・スワップ SAS/SATA バックプレーン			\checkmark	
21	2.5 型 4 ドライブ・ホット・スワップ NVMe バッ クプレーン			\checkmark	
22	計算ノード・カバー	\checkmark			

PCle 拡張ノード・コンポーネント

このセクションでは、エンクロージャーに付属する PCIe 拡張ノードについて説明します。

注: PCIe 拡張ノードをエンクロージャーに取り付ける前に、計算ノードに取り付ける必要がありま す。82ページの「計算拡張ノード・アセンブリーの交換」詳細な取り付け手順と要件について詳しく は、を参照してください。



図 32. PCIe 拡張ノード・コンポーネント

表 23. 部品リスト、ト	PCIe 拡張ノード
---------------	------------

番号	説明	Tier 1 CRU	Tier 2 CRU	FRU	構造	
部品の注	部品の注文について詳しくは、「40ページの 図 32「PCIe 拡張ノード・コンポーネント」」を参照してください。					
https://dat	https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7x21/parts					
新しいき を強くお	新しい部品を購入する前に、Lenovo Capacity Planner を使用してサーバーの電力要約データを確認すること を強くお勧めします。					
1	PCIe 拡張ノード				\checkmark	
2	ケーブル・ブラケット		\checkmark			
3	ライザー、前面および背面	\checkmark				
4	 PCIe アダプター 注: 1. このコンポーネントは、PCIe 拡張ノードのオ プション・キットには含まれていません。 2. 図はご使用のハードウェアと多少異なる場 合があります。 	\checkmark				
5	背面ケーブル・カバー	\checkmark				
6	PCIe 拡張ノードの電源ボード	\checkmark				

40 ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

表 23. 部品リスト、PCle 拡張ノード (続き)

番号	説明	Tier 1 CRU	Tier 2 CRU	FRU	構造
7	PCIe#1-A ケーブル	\checkmark			
8	PCIe#2-B ケーブル	\checkmark			
9	PCIe#3-A ケーブル	\checkmark			
10	PCIe#4-B ケーブル	\checkmark			

電源コード

サーバーが設置されている国および地域に合わせて、複数の電源コードを使用できます。

サーバーで使用できる電源コードを参照するには、次のようにします。

1. 以下に進みます。

http://dcsc.lenovo.com/#/

- 2. 「Preconfigured Model (事前構成モデル)」または「Configure to order (注文構成製品)」をクリックします。
- 3. コンフィギュレーター・ページを表示するサーバーのマシン・タイプとモデルを入力します。
- 4. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」→「Power Cables (電源ケーブル)」をクリックします。

注:

- 本製品を安全に使用するために、接地接続機構プラグ付き電源コードが提供されています。感電事故を 避けるため、常に正しく接地されたコンセントで電源コードおよびプラグを使用してください。
- 米国およびカナダで使用される本製品の電源コードは、Underwriter's Laboratories (UL) によってリストされ、Canadian Standards Association (CSA) によって認可されています。
- 115 ボルト用の装置には、次の構成の、UL 登録、CSA 認定の電源コードをご使用ください。最小 18 AWG、タイプ SVT または SJT、3 線コード、最大長 4.5 m (15 フィート)、平行ブレード型、15 アンペア 125 ボルト定格の接地端子付きプラグ。
- 230 ボルト (米国における) 用の装置には、次の構成の、UL 登録、CSA 認定の電源コードをご使用ください。最小 18 AWG、タイプ SVT または SJT、3 線コード、最大長 4.5 m (15 フィート)、タンデム・ブレード型、15 アンペア 250 ボルト定格の接地端子付きプラグ。
- 230 ボルト (米国以外における) 用の装置には、接地端子付きプラグを使用した電源コードをご使用くだ さい。これは、装置を使用する国の安全についての適切な承認を得たものでなければなりません。
- 特定の国または地域用の電源コードは、通常その国または地域でだけお求めいただけます。

内部ケーブルの配線

ノード内の一部のコンポーネントには、内部ケーブル・コネクターがあります。

注:

- ケーブルをシステム・ボードから切り離す場合は、ケーブル・コネクターのすべてのラッチ、リリース・タブ、あるいはロックを解放します。ケーブルを取り外す前にそれらを解除しないと、システム・ボード上のケーブル・ソケット(壊れやすいものです)が損傷します。ケーブル・ソケットが損傷すると、システム・ボードの交換が必要になる場合があります。
- 計算ノードに KVM モジュールを取り付ける場合は、次の順序でケーブルを配線していることを 確認してください。
 - 1. NVMe 信号ケーブル (ある場合)
 - 2. KVM ブレークアウト・モジュール・ケーブル
 - 3. SATA/SAS 信号ケーブル (ある場合)

RAID アダプターやバックプレーンなど一部のオプションでは、追加で内部配線が必要になる場合が あります。そのオプション用に提供されているドキュメントを参照して、追加配線の要件および手順 を判別してください。

4 台の 2.5 型ドライブ・モデル

以下のセクションを使用して、4台の2.5型ドライブ・モデルのケーブルを配線する方法について理解します。

4 台の 2.5 型ドライブ・モデル

• 4 個の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA バックプレーン



図 33. 4 個の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA バックプレーン

表 24. 4 個の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA バックプレーン上のコンポーネント

1 周囲センサー・ケーブル	3 バックプレーン電源ケーブル
2 各種信号ケーブル	

4 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線



図 34. 4 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線

表 25. 4 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線上のコンポーネント

1 内部ケーブル管理バスケット	3 SATA1コネクター
2 SAS/SATA ケーブル	

• ハードウェア RAID ケーブル配線付きの4 個の2.5 型ドライブ



図 35. ハードウェア RAID ケーブル配線付きの 4 個の 2.5 型ドライブ

表 26. ハードウェア RAID ケーブル配線付きの 4 個の 2.5 型ドライブ上のコンポーネント

1 SAS/SATA ケーブル	3 RAID アダプター
2 内部ケーブル管理バスケット	

2.5 型ドライブ NVMe モデル

このセクションでは、2.5型ドライブ NVMe モデルのケーブル配線の方法について説明します。

2.5 型ドライブ NVMe モデル

注:NVMe ドライブと KVM ブレークアウト・モジュールを同じ計算ノードに取り付けている場合は、 PCIe 信号ケーブルの上に KVM ブレークアウト・モジュール・ケーブルを配線していることを確認 してください。



図 36. NVMe および KVM ブレークアウト・モジュールのケーブル配線

表 27. NVMe および KVM ブレークアウト・モジュールのケーブル配線

1 KVM ブレークアウト・モジュール・ケーブル (左側に配線)	2 NVMe 信号ケーブル
-------------------------------------	---------------

• 4 個の 2.5 型 NVMe バックプレーン



図 37. 4 個の 2.5 型 NVMe バックプレーン

表 28. 4 台の 2.5 型 NVMe バックプレーン上のコンポーネント

1 周囲センサー・ケーブル	3 バックプレーン電源ケーブル
2 各種信号ケーブル	

• 4 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線



図 38. 4 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線 (NVMe 搭載)

表 29.4 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線のコンポーネント (NVMe 搭載)

1 NVMe ケーブル	3 PCIe スロット 3 および 4 コネクター
2 内部ケーブル管理バスケット	

6 台の 2.5 型ドライブ・モデル

以下のセクションを使用して、6台の2.5型ドライブ・モデルのケーブルを配線する方法について理解します。

6台の2.5型ドライブ・モデル

• 6 個の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA バックプレーン



図 39.6 個の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA バックプレーン

表 30. 6 個の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA バックプレーン上のコンポーネント

1 周囲センサー・ケーブル	3 バックプレーン電源ケーブル
2 各種信号ケーブル	

• 6 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線



図 40.6 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線

表 31. 6 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線上のコンポーネント

1 6 内部ケーブル管理バスケット	3 SATA 1 コネクター
2 5 SAS/SATA ケーブル	4 SATA 2 コネクター

• ハードウェア RAID ケーブル配線付きの6個の2.5型ドライブ



図41. ハードウェア RAID ケーブル配線付きの6個の2.5型ドライブ

注:ケーブルの緩みを防ぐため、図に示すように 1 SAS/SATA ケーブルを配線します。

表 32. ハードウェア RAID ケーブル配線付きの 6 個の 2.5 型ドライブ上のコンポーネント

1 4 SAS/SATA ケーブル	3 RAID アダプター
2 5 内部ケーブル管理バスケット	

6 台の 2.5 型ドライブ・モデル (NVMe 付き)

以下のセクションを使用して、6 台の 2.5 型ドライブ・モデル (NVMe 付き) のケーブルを配線する 方法について理解します。

6台の 2.5 型ドライブ・モデル (NVMe 付き)

注:NVMe ドライブと KVM ブレークアウト・モジュールを同じ計算ノードに取り付けている場合は、 PCIe 信号ケーブルの上に KVM ブレークアウト・モジュール・ケーブルを配線していることを確認 してください。



図 42. NVMe および KVM ブレークアウト・モジュールのケーブル配線

表 33. NVMe および KVM ブレークアウト・モジュールのケーブル配線

1 KVM ブレークアウト・モジュール・ケーブル (左側に配線)	2 NVMe 信号ケーブル

• 6 個の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA/NVMe バックプレーン



図 43. 6 個の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA/NVMe バックプレーン

表 34.6 個の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA/NVMe バックプレーン上のコンポーネント

1 周囲センサー・ケーブル	3 バックプレーン電源ケーブル
2 各種信号ケーブル	

• 6 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線 (NVMe 付き)



図 44.6 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線 (NVMe 付き)

表 35.6 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線 (NVMe 付き) 上のコンポーネント

1 NVMe ケーブル	4 7 SAS/SATA ケーブル
2 PCIe スロット 3 コネクター	5 SATA 1 コネクター
3 8 内部ケーブル管理バスケット	6 SATA 2 コネクター

• ハードウェア RAID ケーブル配線付きの6個の2.5型ドライブ (NVMe付き)



図 45. ハードウェア RAID ケーブル配線付きの 6 個の 2.5 型ドライブ (NVMe 付き)

注:ケーブルの緩みを防ぐため、図に示すように 1 SAS/SATA ケーブルを配線します。

表 36. ハードウェア RAID ケーブル配線付きの 6 個の 2.5 型ドライブ上のコンポーネント

1 6 SAS/SATA ケーブル	4 7 内部ケーブル管理バスケット
2 NVMe ケーブル	5 RAID アダプター
3 PCIe スロット 3 コネクター	

KVM ブレークアウト・モジュール

以下のセクションを使用して、KVM ブレークアウト・モジュールのケーブルを配線する方法について理解します。

注:NVMe ドライブと KVM ブレークアウト・モジュールを同じ計算ノードに取り付けている場合は、 PCIe 信号ケーブルの上に KVM ブレークアウト・モジュール・ケーブルを配線していることを確認 してください。



図46. NVMe および KVM ブレークアウト・モジュールのケーブル配線

±	A /1 /A / -	+ LTFU		6741	T	1104	
衣 3/.	ivvivie	およびド	V N / V	ーシェント	・モンユー	- ルッツン -	「ノノレ皆にお死

1 KVM ブレークアウト・モジュール・ケーブル (左側に配線)	2 NVMe 信号ケーブル

• 右 KVM ブレークアウト・モジュール (4 台の 2.5 型ドライブ・モデル用)



図 47. ドライブ・ベイ 4 に取付けられている KVM ブレークアウト・モジュール

表 38. ドライブ・ベイ 4 に取り付けられている KVM ブレークアウト・モジュール上のコンポーネント

1 信号ケーブル(長)	3 KVM ブレークアウト・ケーブル・コネクター
2 5 内部ケーブル管理バスケット	4 USB コネクター
6 信号ケーブル (短)	

• 左 KVM ブレークアウト・モジュール (6 台の 2.5 型ドライブ・モデル用)



図48. ドライブ・ベイ0 に取付けられている KVM ブレークアウト・モジュール

表 39. ドライブ・ベイ0 に取り付けられている KVM ブレークアウト・モジュール上のコンポーネント

1 信号ケーブル (短)	3 KVM ブレークアウト・ケーブル・コネクター
2 5 内部ケーブル管理バスケット	4 USB コネクター
6 信号ケーブル(長)	

PCle 拡張ノード

以下のセクションを使用して、PCIe 拡張ノードのケーブルを配線する方法について理解します。

PCIe 拡張ノードに付属しているケーブルを以下に示します。

• 前面 PCIe ライザー・アセンブリー



図49. 前面ライザー・アセンブリー・ケーブル

表 40. 前面ライザー・アセンブリー・ケーブル	
1 前部ライザー・アセンブリーの各種ライザー・ ケーブル	3 PCIe#4-B ケーブル
2 前部ライザー・アセンブリーの PCIe アダプター 用補助電源ケーブル	4 PCIe#3-A ケーブル

後部ライザー・アセンブリー



図 50. 後部ライザー・アセンブリー・ケーブル

表 41. 後部ライザー・アセンブリー・ケーブル

1 PCIe#2-B ケーブル	3 後部ライザー・アセンブリーの各種ライザー・ ケーブル
2 PCIe#1-A ケーブル	4 後部ライザー・アセンブリーの PCIe アダプター 用補助電源ケーブル

- 注:後部ライザー ケーブル・カバーを取り付ける前に、以下の条件が満たされていることを確認します。
- 1. PCIe#2-B ケーブルが後部ライザー・アセンブリーに接続されている場合、2 個の前部ライザー電源コ ネクターの間のすき間を通じて PCIe#1-A ケーブルの下に配線されていることを確認します。
- 2. PCIe#1-A ケーブルが後部ライザー・アセンブリーに接続されている場合、2 個の前部ライザー電源コ ネクターの間のすき間を通じて PCIe#2-B ケーブルの上に配線されていることを確認します。
- 3. 両方のライザー・アセンブリーが取り付けられている場合、補助電源ケーブルが2個の前部ライ ザー電源コネクターの間のすき間に戻っていて、PCIe#2-Bケーブルの上に配線されていること を確認します。



図51. PCle#1-A、PCle#2-B、前部ライザー補助電源ケーブルの配線

6U 構成用モジュラー・エンクロージャー

このセクションを参照して、6U構成用モジュラー・エンクロージャーのケーブルを配線する方法 について理解します。

6U構成用モジュラー・エンクロージャーは、図のようにイーサネット・ケーブルに接続できます。



図 52. 6U 構成用モジュラー・エンクロージャーのケーブル配線

表 42. 6U 構成用モジュラー・エンクロージャーのケーブル配線

1 イーサネット・ケーブル	2 イーサネット・ケーブル

注:

6U構成は3台の2Uモジュラー・エンクロージャーで構成されています。技術的には、3つを超えるモジュラー・エンクロージャーをイーサネット・ケーブルを使用して接続できます。ただし、IEEE 802.1D 基準によって定義されたスパンニング・ツリー・プロトコル (STP) に従って、STP がデフォルト・パラメーターで実装されている場合は、接続されるモジュラー・エンクロージャーは6台を超えないことが強く推奨されます。チェーン・エンクロージャーは必ずしも同じラックに取り付ける必要はありません。ラック・スイッチ経由で複数のラック間で接続できます。以下の例の図を参照してください。



図 53. クロス・ラック・エンクロージャー・チェーンの例

表 43. クロス・ラック・エンクロージャー・チェーン内のデバイス

$\begin{array}{c} 1 \\ \hline \end{array} \\ \\ \\ \hline \end{array} \\ \\ \\ \\$

 接続されたエンクロージャーのグループの最後のポートを、接続されたエンクロージャーのグループ の最初のポートがすでに接続されているものと同じスイッチまたはローカル・エリア・ネットワー ク (LAN)に接続して、スイッチ・ループを作成しないでください。避ける必要があるスイッチ・ ループの例の図を参照してください。



図54. 避ける必要があるエンクロージャー・チェーン・スイッチ・ループの例

60 ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

1

1 ラック・スイッチ

62 ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

第3章 ハードウェア交換手順

このセクションでは、保守可能なすべてのシステム・コンポーネントの取り付けおよび取り外し手順 について説明します。各コンポーネントの交換手順では、交換するコンポーネントにアクセスするた めに実行する必要がある作業に触れています。

部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。

- 1. http://datacentersupport.lenovo.com にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
- 2. 「Service Parts (サービス部品)」をクリックします。
- 3. ご使用のサーバーの部品リストを表示するにはシリアル番号を入力します。

注:ファームウェアが含まれているアダプターなどの部品を交換する場合は、その部品のファームウェ アも更新する必要があります。ファームウェアの更新について詳しくは、11 ページの「ファーム ウェア更新」を参照してください。

取り付けのガイドライン

ソリューションにコンポーネントを取り付ける前に、取り付けのガイドラインをお読みください。

オプションのデバイスを取り付ける前に、以下の注意をよくお読みください。

注意:静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム 停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバ イスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

- 安全に作業を行うために、「安全について」およびガイドラインをお読みください。
 - すべての製品の安全情報の完全なリストは、以下の場所で入手できます。

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

- 以下のガイドラインも同様に入手できます。65ページの「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」および65ページの「電源オンされているソリューションの内部での作業」。
- 取り付けるコンポーネントがソリューションによってサポートされていることを確認します。 ソリューションでサポートされているオプションのコンポーネントのリストについては、 https://serverproven.lenovo.com/を参照してください。
- 新規のソリューションを取り付ける場合は、最新のファームウェアをダウンロードして適用してください。既知の問題が対処され、ご使用のソリューションが最適なパフォーマンスで動作するようになります。ご使用のソリューション用のファームウェア更新をダウンロードするには、Product_nameドライバーおよびソフトウェアにアクセスしてください。

重要:一部のクラスター・ソリューションには、特定のコード・レベルまたは調整されたコード更 新が必要です。コンポーネントがクラスター・ソリューションの一部である場合は、コードを更新 する前に、クラスターでサポートされているファームウェアとドライバーの最新の Best Recipe コー ド・レベル・メニューを確認してください。

- オプションのコンポーネントを取り付ける場合は、ソリューションが正しく作動していることを 確認してから取り付けてください。
- 作業スペースは清潔に保ち、取り外したコンポーネントは、振動したり傾いたりしない平らで滑らか な平面に置いてください。
- 自分1人では重すぎるかもしれない物体を持ち上げようとしないでください。重い物体を持ち上げる必要がある場合は、以下の予防措置をよくお読みください。

- 足元が安定しており、滑るおそれがないことを確認します。
- 足の間でオブジェクトの重量が同量になるよう分散します。
- ゆっくりと力を入れて持ち上げます。重い物体を持ち上げるときは、決して身体を急に動かしたり、ひねったりしないでください。
- 背筋を痛めないよう、脚の筋肉を使用して立ち上がるか、押し上げるようにして持ち上げます。
- ソリューション、モニター、およびその他のデバイス用に、適切に接地されたコンセントの数量が十分にあることを確認してください。
- ディスク・ドライブに関連した変更を行う前に、重要なデータをバックアップしてください。
- 小型のマイナス・ドライバー、小型のプラス・ドライバー、および T8 TORX ドライバーを用意します。
- システム・ボードおよび内部コンポーネントのエラー LED を表示するには、電源をオンのままにしてください。
- ホット・スワップ・パワー・サプライ、ホット・スワップ・ファン、またはホット・プラグ USB デバイ スを取り外したり、取り付けたりするために、ソリューションの電源をオフにする必要はありません。 ただし、アダプター・ケーブルの取り外しや取り付けが必要なステップを実行する場合は、前もってソ リューションの電源をオフにする必要があります。また、ライザー・カードの取り外しや取り付けが必 要なステップを実行する場合は、前もってソリューションから電源を切り離しておく必要があります。
- コンポーネント上の青色は、コンポーネントをソリューションから取り外したり、取り付けたり、あるいはラッチの開閉などを行う際につかむことができるタッチ・ポイントを示します。
- コンポーネント上の赤茶色の表示、またはコンポーネント上やその付近にある赤茶色のラベルは、その コンポーネントがホット・スワップ可能であることを示しています。ソリューションとオペレーティン グ・システムがホット・スワップ機能をサポートしていれば、ソリューションの稼働中でもそのコン ポーネントの取り外しや取り付けを行うことができます。(赤茶色のラベルは、ホット・スワップ・ コンポーネントのタッチ・ポイントも示す場合もあります)。特定のホット・スワップ・コンポー ネントの取り外しまたは取り付けを行う前に、そのコンポーネントの取り外しまたは取り付けに関 して行う可能性があるすべての追加指示を参照してください。
- ドライブのリリース・ラッチの隣にある赤い帯は、ソリューションおよびオペレーティング・システムがホット・スワップ機能をサポートしている場合、そのドライブがホット・スワップ可能であることを示します。つまり、ソリューションを稼働させたままドライブの取り外しまたは取り付けが可能です。

注:ドライブの取り外しまたは取り付けを行う前に、ホット・スワップ・ドライブの取り外しまたは取り付けについてシステム固有の指示を参照し、追加手順が必要かどうかを確認してください。

ソリューションでの作業が終わったら、必ずすべての安全シールド、ガード、ラベル、および接地ワイヤーを再取り付けしてください。

システムの信頼性に関するガイドライン

適切なシステム冷却および信頼性を確保するために、システムの信頼性に関するガイドラインを確認 してください。

以下の要件を満たしていることを確認してください。

- サーバーに冗長電源が付属している場合は、各パワー・サプライ・ベイにパワー・サプライが取り付けられていること。
- サーバー冷却システムが正しく機能できるように、サーバーの回りに十分なスペースを確保してあること。約50mm(2インチ)の空きスペースをサーバーの前面および背面の周囲に確保してください。ファンの前には物を置かないでください。
- 冷却と通気を確保するため、サーバーの電源を入れる前にサーバー・カバーを再取り付けしてください。サーバー・カバーを外した状態で30分以上サーバーを作動させないでください。サーバーのコンポーネントが損傷する場合があります。
- オプションのコンポーネントに付属する配線手順に従っていること。
- 障害のあるファンは、障害が発生してから48時間以内に交換すること。
- 取り外したホット・スワップ・ファンは、取り外してから 30 秒以内に交換すること。
- 取り外したホット・スワップ・ドライブは、取り外してから2分以内に交換すること。
- 取り外したホット・スワップ・パワー・サプライは、取り外してから2分以内に交換すること。
- サーバーに付属の各エアー・バッフルが、サーバー起動時に取り付けられていること(一部のサーバーではエアー・バッフルが複数付属している場合があります)。エアー・バッフルがないままサーバーを作動させると、プロセッサーが損傷する可能性があります。
- すべてのプロセッサー・ソケットには、ソケット・カバーまたはプロセッサーとヒートシンクが 取り付けられていること。
- 複数のプロセッサーが取り付けられている場合、各サーバーのファン装着規則が厳格に守られていること。
- SMM アセンブリーを取り付けずにエンクロージャーを作動させないこと。SMM アセンブリーなしでソ リューションを作動させると、システムでエラーが発生する可能性があります。システムが正常に作動 することを確実にするために、System Management Module (SMM) アセンブリーは、取り外した後に はできるだけ早く再取り付けしてください。

電源オンされているソリューションの内部での作業

表示パネルでシステム情報を見る、あるいはホット・スワップ・コンポーネントを交換するためには、ソ リューション・カバーを外した状態で電源をオンにしておく必要がある場合があります。これを行う前 に、以下のガイドラインを確認してください。

注意:ソリューションの内部コンポーネントが静電気にさらされると、ソリューションが停止したり データが消失する恐れがあります。このような問題が起きないように、電源をオンにしたソリューショ ン内部の作業を行うときは、常に静電気放電用のリスト・ストラップを着用するか、またはその他の 接地システムを使用してください。

- 特に腕の部分がゆったりした衣服を着用しないでください。ソリューション内部の作業の前に、長袖はボタン留めするか捲り上げてください。
- ネクタイ、スカーフ、ネック・ストラップ、長い髪などがソリューション内に垂れ下がらないようにしてください。
- ブレスレット、ネックレス、リング、カフス・ボタン、腕時計などの装身具は外してください。
- シャツのポケットからペンや鉛筆などを取り出してください。ソリューションの上に身体を乗り出した ときに落下する可能性があります。
- クリップや、ヘアピン、ねじなどの金属製品がソリューション内部に落ちないように注意してください。

静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い

静電気の放電による損傷の可能性を減らすために、静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い前 に、以下のガイドラインを確認してください。

注意:静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム 停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバ イスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

- 動作を制限して自分の周囲に静電気をためないようにしてください。
- 気温の低い時期は、デバイスの取り扱いに特に注意してください。暖房で室内の湿度が下がり、 静電気が増えるためです。
- 特に電源をオンにしたソリューションの内部で作業を行うときは、常に静電気放電用のリスト・ストラップまたはその他の接地システムを使用してください。

- 部品を帯電防止パッケージに入れたまま、ソリューションの外側の塗装されていない金属面に2秒以上 接触させてください。これにより、パッケージとご自分の身体から静電気が排出されます。
- 部品をそのパッケージから取り出して、それを下に置かずに直接ソリューションに取り付けてください。デバイスを下に置く必要がある場合は、帯電防止パッケージに入れます。デバイスをソリューションや金属面の上には置かないでください。
- デバイスを取り扱う際は、端またはフレームを持って慎重に持ってください。
- はんだの接合部、ピン、または露出した回路には触れないでください。
- 損傷の可能性を防止するために、デバイスに他の人の手が届かない位置を維持してください。

エンクロージャーでのコンポーネントの交換

エンクロージャーのコンポーネントの取り外しと取り付けを行うには、以下の情報を使用します。

ケーブル管理アームの交換

ケーブル管理アームの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

ケーブル管理アームの取り外し

ケーブル管理アームを取り外すには、この手順を使用します。

ケーブル管理アームを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」

ケーブル管理アームを取り外すには、次のステップを実行します。



図55. ケーブル管理アームの取り外し

注:ケーブル管理アームを反対側に装着した場合、ケーブル管理アームは図と異なることがあります。 ステップ1.2つの外部マウント・クリップ・リリース・ラッチを手前に引き、ケーブル管理アームを取 り外します。 ステップ2. 内部マウント・クリップ・リリース・ラッチを手前に引き、ケーブル管理アームを取り外します。

ステップ3.ケーブル管理アームをスライド・レールから取り外します。

ケーブル管理アームの取り付け

ケーブル管理アームを取り付けるには、この手順を使用します。

ケーブル管理アームを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」

2. エンクロージャーがラックに完全に押し込まれ、つまみねじが締められていることを確認します。

ケーブル管理アームを取り付けるには、以下の手順を実行します。



図56. ケーブル管理アームの取り付け

- ステップ1. 内部マウント・クリップをスライド上の内部タブに位置合わせし、カチッと音を立てて所定 の位置になるまで押し込みます。
- ステップ2.2個の外部マウント・クリップをスライド上の外部タブに位置合わせし、カチッと音を立て て所定の位置になるまで押し込みます。

計算ノードの交換

D2 エンクロージャーからの計算ノードの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

エンクロージャーからの計算ノードの取り外し

D2 エンクロージャーから計算ノードを取り外すには、この手順を使用します。

注意:権限のない人員がノードを取り外したり、取り付けたりしないでください。このような操作は、トレーニングを受けた担当員、またはサービス担当員のみが行うことができます。

1. 権限のない人員がノードを取り外したり、取り付けたりしないでください。このような操作は、トレーニングを受けた担当員、またはサービス担当員のみが行うことができます。

1セット以上の共有 PCIe デュアル・アダプターがエンクロージャー内に取り付けられている場合、補助アダプターを搭載するノード(ノード2および3)をまず取り外し、次にプライマリー・アダプターを搭載するノード(ノード1および4)に進みます。プライマリ・アダプターおよび補助アダプターの位置については、次の表を参照してください。

表 45. 共有 PCle デュアル・アダプターの後部からのロケーション

プライマリー・ア ダプター	4-A 4-B 3-B 3-A	補助アダプター
	2-A 1-A	
補助アダプター	2-B 1-B	プライマリー・アダ プター

計算ノードを取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. 計算ノードを取り外す場合は、ノード・ベイ番号をメモしてください。計算ノードを取り外したときとは別のノード・ベイに再取り付けすると、予期しない影響がある可能性があります。一部の構成情報および更新オプションは、ノード・ベイ番号に従って設定されます。計算ノードを別のノード・ベイに再取り付けする場合は、計算ノードの再構成が必要になる場合があります。ノードを追跡する1つの方法はシリアル番号です。

注:シリアル番号は、各ノードの引き出し式タブにあります。

計算ノードをエンクロージャーから取り外すには、以下のステップを実行してください。



図57. ノードの取り外し

ステップ1. 図に示されているように、前面ハンドルを外して回転させます。

注意:適切なシステム冷却を維持するために、各ノード・ベイに計算ノードまたはノード・ ベイ・フィラーのいずれも取り付けずに D2 エンクロージャーを稼働させないでください。

ステップ2. ノードを約12インチ(300 mm)外側にスライドさせたら、ノードを両手でつかんでエンク ロージャーから取り外します。 ステップ3.1分以内にノード・ベイにノード・ベイ・フィラーまたは別の計算ノードのいずれかを取 り付けてください。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

計算ノードの交換

障害がある計算ノードを交換するには、この情報を使用します。

注意:

- 以下の手順は、トレーニングを受けたサービス技術員のみが実行できます。権限のない担当員がこのコンポーネントを交換しないようにしてください。
- 可能であれば、計算ノードに取り付けられているオプション・コンポーネントの設定を含む、すべての計算ノード設定をバックアップします。

重要:計算ノードを交換した後、計算ノードを最新のファームウェアを使用して更新するか、既存のファームウェアをリストアする必要があります。最新のファームウェアまたは既存のファームウェアのコピーが手元にあることを確認してから、先に進んでください(詳しくは11ページの「ファームウェア更新」を参照)。

計算ノードを交換する前に、以下のことを実行します。

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63 ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. エンクロージャーから計算ノードまたは計算拡張ノード・アセンブリーを取り外します(67 ページの 「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」または82 ページの「エンクロージャーからの計 算拡張ノード・アセンブリーの取り外し」を参照してください)。
- 計算ノードを交換するには、次のステップを実行します。
- ステップ1. 計算ノードから次のいずれかのコンポーネントを取り外します。
 - 計算ノード・カバー: 147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照してく ださい。
 - PCIe 拡張ノード: 211 ページの「計算ノードからの PCIe 拡張ノードの取り外し」を参照してください。
- ステップ2. 下段のコンピュート・ノードからエアー・バッフルを取り外します(141ページの「エアー・ バッフルの取り外し」を参照)。
- ステップ3. すべてのドライブおよびドライブ・ベイ・フィラーを取り外し、帯電防止されている平らな 場所に置きます (154 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り外し」を参照)。

注:交換用の計算ノード内の元の同じドライブ・ベイに取り付けることができるように、ド ライブを取り外すときにドライブ・ベイ番号をメモします。

ステップ4. KVM ブレークアウト・モジュールが計算ノード内に取り付けられている場合は、それを取り 外します (163 ページの「KVM ブレークアウト・モジュールの取り外し」を参照)。

- ステップ 5. RAID アダプターが計算ノードに取り付けられている場合は、取り外して静電防止板に置いて おきます (183 ページの「計算ノードからの RAID アダプターの取り外し」を参照)。
- ステップ6. 計算ノードからドライブ・バックプレーンを取り外し(157ページの「ドライブ・バックプ レーンの取り外し」を参照)、直ちに交換用の計算ノードに取り付けます(158ページの「ド ライブ・バックプレーンの取り付け」を参照)。
- ステップ7. 交換用の計算ノードに、以前に取り外したドライブを取付けます(155 ページの「ホット・ス ワップ・ドライブの取り付け」を参照)。
- ステップ8. 交換用のユニットに、計算ノードからプロセッサーとヒートシンク・アセンブリー1(後 部プロセッサー)を移動します。
 - a. 交換用の計算ノード内でプロセッサーを取り付ける予定のプロセッサー・ソケット からソケット・カバーを取り外します。
 - b. 障害のある計算ノードからプロセッサーとヒートシンク・アセンブリーを取り外します (176ページの「プロセッサーとヒートシンクの取り外し」を参照)。
 - c. 交換用の計算ノードのソケットにプロセッサーとヒートシンク・アセンブリーを取り付け ます(179ページの「プロセッサーおよびヒートシンクの取り付け」を参照)。
 - d. 障害のある計算ノード内で、先に取り外したソケット・カバーを空のプロセッサー・ソ ケットの上方に向け、空のプロセッサー・ソケットに合わせたソケット・カバーの四隅 を慎重に押し込んで、ソケットにカバーを固定します。

注意:プロセッサーとヒートシンク・アセンブリーを交換用の計算ノードに移動場合:

- 取り外したプロセッサーとヒートシンク・アセンブリーを、取り外した直後に交換用の計算ノードに取り付けます。
- 常にソケット・カバーで、計算ノード内の空のプロセッサー・ソケットを保護してください。
- ステップ9. 必要に応じて、第2のプロセッサーおよびヒートシンク・アセンブリー(前部プロセッサー) について、先のステップを繰り返します。
- ステップ10.すべてのメモリー・モジュールを移動するまで、一度に1つずつメモリー・モジュールを障 害のある計算ノードから取り外し(150ページの「メモリー・モジュールの取り外し」を参 照)、直ちに交換用の計算ノードの同じメモリー・モジュール・スロットに取り付けます(151 ページの「メモリー・モジュールの取り付け」を参照)。
- ステップ11.計算ノードに M.2 バックプレーンが取り付けられている場合はそれを取り外し (169 ページの 「M.2 バックプレーンの取り外し」を参照)、交換用の計算ノードに取り付けます (170 ページ の「M.2 バックプレーンの取り付け」を参照)。
- ステップ 12.計算ノードに TCM/TPM が取り付けられている場合はそれを計算ノードから取り外し (80 ページの「Trusted Cryptographic Module (TCM)の取り外し」を参照)、交換用の計算ノードに取り 付けます (81 ページの「Trusted Cryptographic Module (TCM)の取り付け」を参照)。
- ステップ 13.RAID アダプターが取り外されている場合は、交換用の計算ノードに取り付けます (184 ページの「RAID アダプターの計算ノードへの取り付け」を参照)。
- ステップ 14.KVM ブレークアウト・モジュールが取り外されている場合は、交換用の計算ノードに取り付けます (165 ページの「KVM ブレークアウト・モジュールの取り付け」を参照)。
- ステップ15.先の手順で移動したすべてのケーブルを配線、接続します(42ページの「内部ケーブル の配線」を参照)。
- ステップ16.交換用の計算ノードにエアー・バッフルを取り付けます(142ページの「エアー・バッフ ルの取り付け」を参照)。

注:冷却と通気を確保するため、エアー・バッフルを取り付けてください。エアー・バッフル を取り外した状態でノードを作動させると、コンポーネントが損傷する可能性があります。

ステップ17.ステップ1で取り外したコンポーネントを取り付けます。

計算ノード・カバー:

- a. 交換用のユニットに元のノード・カバーを取り付けます。
- b. 障害のあるユニットに交換用のユニット・カバーを取り付け、それを Lenovo に返送しま す。すべての梱包上の指示に従い、配送されたときの梱包材を使用してください。

148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照してください。

PCIe 拡張ノード:

- a. 交換用の計算ノードに、以前に取り外した PCIe 拡張ノードを取付けます (214 ページの 「計算ノードへの PCIe 拡張ノードの取り付け」を参照)。
- 計算ノードを交換した後:
- 1. エンクロージャーに計算ノードまたは計算拡張ノード・アセンブリーを取り付けます(71ページの 「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」または83ページの「エンクロージャーへの計算拡 張ノード・アセンブリーの取り付け」を参照してください)。
- マシン・タイプとシリアル番号を新しい重要プロダクト・データ (VPD) で更新します。マシン・タイ プとシリアル番号を更新するには、Lenovo XClarity Provisioning Managerを使用します。73 ページの 「マシン・タイプおよびシリアル番号の更新」を参照してください。
- 3. Trusted Platform Module/Transmission Control Module (TPM/TCM) を有効にします。75 ページの 「TPM/TCM の有効化」を参照してください。
- 4. オプションでセキュア・ブートを有効にします。
- 5. 計算ノード構成を更新します。
 - 最新のデバイス・ドライバーをダウンロードしてインストールします。http:// datacentersupport.lenovo.com
 - システム・ファームウェアを更新します(11ページの「ファームウェア更新」を参照)。
 - UEFI 構成を更新します。
 - ホット・スワップ・ドライブまたは RAID アダプターを取り付けまたは取り外した場合は、ディス ク・アレイを再構成します。Lenovo XClarity Provisioning Manager ユーザー・ガイドを参照してくだ さい。http://datacentersupport.lenovo.com でダウンロードできます。
- 6. 計算ノードをリサイクルする場合は、251 ページの「リサイクルのための計算ノードの分解」の説明 に従って、地域の規制に準拠してください。

重要:障害のある計算ノードを返品する前に、ソケット・カバーが空の各プロセッサー・ソケットに しっかりと取り付けられていること、および障害のあるノードにカバーが再度取り付けられていること を確認します。

エンクロージャーへの計算ノードの取り付け

D2 エンクロージャーに計算ノードを取り付けるには、以下の手順を使用します。

注:1つ以上の共有 PCIe デュアル・アダプター・セットがエンクロージャーに取り付けられている場合、 対応する補助アダプターを備えるノードの電源をオンにするには、プライマリー・アダプターを備え るノードの初期化を完了する必要があります。

エンクロージャーに計算ノードを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63 ページの「取り付けのガイドライン」

注意:ノードを取り外したり取り付けたりするときは、ノード・コネクターを損傷しないように注意 してください。



図 58. ノード・コネクター

エンクロージャーに計算ノードを取り付けるには、以下の手順を実行します。



図59. ノードの取り付け

ステップ1. ノード・ベイを選択します。

注:取り外した計算ノードを再取り付けする場合は、取り外したときと同じノード・ベイに 取り付ける必要があります。一部の計算ノードの構成情報および更新オプションは、ノー ド・ベイ番号に従って設定されます。計算ノードを別のノード・ベイに再取り付けすると、 予期しない影響がある可能性があります。計算ノードを別のノード・ベイに再取り付けする 場合は、計算ノードの再構成が必要になる場合があります。

ステップ2. 計算ノードの前面ハンドルが完全に開いた位置にあることを確認します。

ステップ3. 計算ノードを、止まるまでノード・ベイに押し込みます。

72 ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

ステップ4. ハンドル・ラッチがカチッと音を立てるまで計算ノード・ハンドルを回転させ、完全に閉 じた位置にします。

注:計算ノードが初期化に要する時間は、システム構成によって異なります。電源 LED が高速で点滅します。計算ノード上の電源ボタンは、電源 LED が低速で点滅する (これは初期化プロセスが完了したことを示します)まで反応しません。

計算ノードを取り付けた後、以下のステップを実行してください。

- 1. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。次に、ノードの電源をオンにします。
- 2. 計算ノードのコントロール・パネル上の電源 LED が継続的に点灯していることを確認します。これは、計算ノードに電力が供給され、電源がオンになっていることを示します。
- 3. 他に取り付ける計算ノードがある場合は、ここで取り付けます。
- 4. ノードを初めてエンクロージャーに取り付ける場合は、Lenovo XClarity Provisioning Manager を使用し てノードを構成し、ノードのオペレーティング・システムをインストールする必要があります。詳し くは、https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/os_installation.html を参照してください。
- 5. ローカル・コンソール経由で計算ノードに対するアクセスが使用できない場合:
 - a. Lenovo XClarity Controller Web インターフェースにアクセスします (https://sysmgt.lenovofiles.com/help/ topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm c accessingtheimmwebinterface.html を参照)。
 - b. Lenovo XClarity Provisioning Manager を介して、Lenovo XClarity Controller ネットワーク接続を 設定します (https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw11m_t_ settinguptheimmnetworkconnection.html を参照)。
 - c. Lenovo XClarity Controller にログインします (https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/ com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw11m t loggingintotheimm.html を参照)。
- 6. 計算ノードの構成を変更した場合、または取り外した計算ノードとは別の計算ノードを取り付ける 場合は、Setup Utility を使用して計算ノードを構成する必要があります。また、計算ノードのオペ レーティング・システムをインストールする必要がある場合があります。詳細については、「セッ トアップ・ガイド」の「システム構成」を参照してください。
- 取り外した計算ノードとは別の計算ノードを取り付ける場合は、新規の重要プロダクト・データ (VPD)を使用してマシン・タイプおよびシリアル番号を更新します。マシン・タイプとシリアル 番号を更新するには、Lenovo XClarity Provisioning Managerを使用します。73ページの「マシン・ タイプおよびシリアル番号の更新」
- 8. ノードの前面からアクセスできるプルアウト・ラベル・タブに、識別情報を記載することができます。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

マシン・タイプおよびシリアル番号の更新

トレーニングを受けたサービス技術員がシステム・ボードを交換した後、マシン・タイプおよびシリア ル番号を更新する必要があります。

マシン・タイプとシリアル番号を更新するには、次の2つの方法があります。

• Lenovo XClarity Provisioning Manager から

Lenovo XClarity Provisioning Manager からマシン・タイプおよびシリアル番号を更新するには、次の 手順を実行します。

- 1. サーバーを起動して、画面の指示に従ってキーを押し、Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースを表示します。
- 2. 始動管理者パスワードが必要な場合は、パスワードを入力します。

- 3. 「システムの要約」ページで「VPD の更新」をクリックします。
- 4. マシン・タイプおよびシリアル番号を更新します。
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI から

Lenovo XClarity Essentials OneCLI により、Lenovo XClarity Controller でマシン・タイプとシリアル番号が設定されます。以下のいずれかの方法を選択して Lenovo XClarity Controller にアクセスし、マシン・タイプとシリアル番号を設定します。

- ターゲット・システムから操作 (LAN またはキーボード・コンソール・スタイル (KCS) のアク セスなど)
- ターゲット・システムへのリモート・アクセス (TCP/IP ベース)

Lenovo XClarity Essentials OneCLI からマシン・タイプおよびシリアル番号を更新するには、次の 手順を実行します。

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードしてインストールします。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードするには、次のサイトにアクセスします。

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

- 2. OneCLI パッケージ(他の必要なファイルも含まれています)をサーバーにコピーし、解凍します。 OneCLI と必要なファイルを必ず同じディレクトリーに解凍してください。
- 3. Lenovo XClarity Essentials OneCLI を配置した後で、以下のコマンドを入力してマシン・タイプとシ リアル番号を設定します。

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method] onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method] onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method] onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override [access_method] ここで、それぞれ以下の意味があります。

<m/t_model>

サーバーのマシン・タイプおよび型式番号。xxxxyyyと入力してください。ここで、xxxx はマシン・タイプ、yyyはサーバー・モデルの番号です。

<s/n>

サーバーのシリアル番号。zzzzzz と入力します。ここで、zzzzzz はシリアル番号です。

<system model>

システムのモデル。system yyyyyyy と入力します。ここで、*yyyyyyyy* は製品 ID です。

[access_method]

以下の方式からユーザーが選択したアクセス方式。

オンライン認証 LAN アクセスの場合、次のコマンドを入力します。
 [--bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]
 ここで、それぞれ以下の意味があります。

xcc_user_id

BMC/IMM/XCC アカウント名 (12 アカウントのうちの1つ)。デフォルト値は USERID です。

xcc_password

BMC/IMM/XCC アカウントのパスワード (12 アカウントのうちの1つ)。

コマンドの例は次の通りです。

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password> onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> --bmc-username xcc_user_id --bmc-password xcc_password

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override --bmc-username xcc_user_id --bmc-password xcc_password

- オンライン KCS アクセス (非認証およびユーザー制限付き)の場合:

このアクセス方式を使用する場合は、access_methodの値を指定する必要はありません。

コマンドの例は次の通りです。

onecliconfig set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model>

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override

注:KCS アクセス方式では、IPMI/KCS インターフェースを使用します。これには IPMI ドライバーがインストールされている必要があります。

- リモート LAN アクセスの場合、次のコマンドを入力します。

[--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]

ここで、それぞれ以下の意味があります。

xcc_external_ip

BMC/IMM/XCC IP アドレス。デフォルト値はありません。このパラメーターは必須です。

xcc_user_id

BMC/IMM/XCC アカウント (12 アカウントのうちの1つ)。デフォルト値は USERID です。

xcc_password

BMC/IMM/XCC アカウントのパスワード (12 アカウントのうちの1つ)。

注:BMC、IMM、または XCC の内部 LAN/USB IP アドレス、アカウント名、およびパス ワードは、すべてこのコマンドで有効です。

```
コマンドの例は次の通りです:
```

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --bmc <xcc_user_id>:<xcc_ password>@<xcc_external_ip> onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_ external ip>

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> --bmc xcc_user_id:xcc_password@xcc_external_ip onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override --bmc xcc_user_id:xcc_password@xcc_external_ip

4. Lenovo XClarity Controller を出荷時のデフォルト値にリセットします。https://pubs.lenovo.com/lxccoverview/ にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「BMC の出荷時のデ フォルト値へのリセット」セクションを参照してください。

TPM/TCM の有効化

ソリューションは、Trusted Platform Module (TPM)、バージョン 1.2 またはバージョン 2.0 をサポートします。

注:中華人民共和国のお客様の場合は、TPM はサポートされません。ただし、中華人民共和国のお客さまが Trusted Cryptographic Module (TCM) アダプター (ドーター・カードと呼ばれることもあります)を取り付けることはできます。

システム・ボードを交換する場合は、TPM/TCM ポリシーが正しく設定されていることを確認する必要があります。

警告:

TPM/TCM ポリシーの設定は慎重に行ってください。正しく設定されないと、システム・ボードが 使用できなくなる場合があります。

TPM ポリシーの設定

デフォルトでは、交換用システム・ボードは TPM ポリシーが未定義に設定された状態で出荷されます。 この設定を、交換するシステム・ボードの設定と一致するように変更する必要があります。

TPM ポリシーを設定する方法は2つあります。

• Lenovo XClarity Provisioning Manager から

Lenovo XClarity Provisioning Manager から TPM ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

- 1. サーバーを起動して、画面の指示に従ってキーを押し、Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースを表示します。
- 2. 始動管理者パスワードが必要な場合は、パスワードを入力します。
- 3. 「システムの要約」ページで「VPD の更新」をクリックします。
- 4. ポリシーを以下の設定のいずれかに設定します。
 - NationZ TPM 2.0 有効 中国のみ。中国本土のお客さまは、NationZ TPM 2.0 アダプターを取り付ける場合はこの設定を選択する必要があります。
 - TPM 有効 ROW。中国本土以外のお客様はこの設定を選択する必要があります。
 - **永続的に無効**。中国本土にお住みのお客さまは、TPM アダプターが取り付けられていない場合 は、この設定を使用する必要があります。

注:ポリシー設定で未定義という設定は使用可能ですが、使用されることはありません。

• Lenovo XClarity Essentials OneCLIから

注:ターゲット・システムにリモート・アクセスするには、Lenovo XClarity Controller で、ローカル IPMI ユーザーとパスワードがセットアップされている必要があることにご注意ください。

Lenovo XClarity Essentials OneCLIから TPM ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

1. TpmTcmPolicyLock を読んで、TPM_TCM_ポリシーがロックされているかどうかを確認してください。

OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>

注: imm.TpmTcmPolicyLock 値は「無効」でなくてはなりません。これは、TPM_TCM_POLICY が ロックされておらず、TPM_TCM_POLICY への変更が許可されることを意味します。戻りコードが 「有効」の場合、ポリシーへの変更は許可されません。希望の設定が交換されるシステムに対して 正しい場合は、プレーナーがまだ使用されている可能性があります。

- 2. TPM_TCM_POLICY を XCC に構成します。
 - TPM のない中国本土のお客様、または TPM を無効にする必要があるお客様の場合:
 OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NeitherTpmNorTcm" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
 - TPM を有効にする必要がある中国本土のお客様:
 OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NationZTPM200nly" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
 - TPM を有効にする必要がある中国本土以外のお客様:
 OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "TpmOnly" --override --imm <userid>:<password>@<ip address>

- reset コマンドを発行して、システムをリセットします。
 OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:password>@<ip address>
- 値をリードバックして、変更が承認されたかどうかを確認してください。 OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>

注:

- リードバック値が一致した場合、TPM_TCM_POLICY が正しく設定されたことを意味します。 imm.TpmTcmPolicy は、以下のとおり定義されます。
 - 値0はストリング「Undefined」を使用します。これはUNDEFINEDポリシーを意味します。
 - 値1はストリング「NeitherTpmNorTcm」を使用します。これはTPM_PERM_DISABLEDを 意味します。
 - 値2はストリング「TpmOnly」を使用します。これは TPM_ALLOWED を意味します。
 - 値4はストリング「NationZTPM20Only」を使用します。これはNationZ_TPM20_ALLOWED を意味します。
- OneCli/ASU コマンドを使用するとき、以下の4つの手順も使用して、TPM_TCM_POLICY を「ロック」する必要があります。
- 5. TpmTcmPolicyLock を読んで、TPM_TCM_POLICY がロックされているかどうかを確認してください。コマンドは以下のとおりです。 OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip address>

値は「Disabled」でなければなりません。これは TPM_TCM_POLICY がロックされておらず、設定 する必要があることを意味します。

- TPM_TCM_POLICY をロックします。
 OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicyLock "Enabled"--override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
- reset コマンドを発行して、システムをリセットします。コマンドは以下のとおりです。 OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>

リセット時に、UEFIは imm.TpmTcmPolicyLock から値を読み込みます。値が「Enabled」で imm.TpmTcmPolicy 値が有効な場合、UEFI は TPM_TCM_POLICY 設定をロックします。

注: imm.TpmTcmPolicyの有効な値には、「NeitherTpmNorTcm」、「TpmOnly」および「NationZTPM20Only」が含まれます。

imm.TpmTcmPolicyLock が「Enabled」に設定されていても、imm.TpmTcmPolicy 値が無効な場合、 UEFI は、「ロック」要求を拒否し、imm.TpmTcmPolicyLock を「Disabled」に戻します。

8. 値をリードバックして、「ロック」が承認されたか拒否されたかを確認します。コマンドは以下の とおりです。

OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>

注:リードバック値が「Disabled」から「Enabled」に変更された場合、TPM_TCM_POLICY が適切 にロックされていることを意味します。ポリシーがいったんロックされると、システム・ボードの 交換以外にロックを解除する方法はありません。

imm.TpmTcmPolicyLock は、以下のとおり定義されます。

値1はストリング「Enabled」を使用します。これはポリシーのロックを意味します。その他の 値は受け入れられません。

物理プレゼンスの検出

物理プレゼンスを検出する前に、物理プレゼンス・ポリシーを有効にする必要があります。デフォルト では、物理プレゼンスは 30 分のタイムアウトで有効になります。

物理プレゼンスを検出する方法は2つあります。

- 1. 物理プレゼンス・ポリシーが有効な場合、Lenovo XClarity Provisioning Manager または Lenovo XClarity Controller を通して、物理プレゼンスを検出できます。
- 2. システム・ボードのハードウェア・ジャンパーを切り替えます。
- 注:物理プレゼンス・ポリシーが無効な場合:
- 1. システムボード上のハードウェア物理プレゼンス・ジャンパーを設定して、物理プレゼンスを検 出します。
- 2. F1 (UEFI 設定) または Lenovo XClarity Essentials OneCLI のいずれかを使用して、物理プレゼンス・ ポリシーを有効にします。

Lenovo XClarity Controller を使用した物理プレゼンスの検出

Lenovo XClarity Controller を使用して物理プレゼンスを検出するには、以下のステップを実行します。

1. Lenovo XClarity Controller インターフェースにログインします。

Lenovo XClarity Controller へのログインについては、https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「XClarity Controller Web インターフェースの開始と使用」セクションを参照してください。

2. 「BMC 構成」→「セキュリティー」の順にクリックして、物理プレゼンスが「検出」に設定されていることを確認します。

ハードウェアを使用した物理プレゼンスの検出

システム・ボードのジャンパーを使用して、ハードウェア物理プレゼンスを検出することもできます。 ジャンパーを使用したハードウェア物理プレゼンスの検出についての詳細は、31ページの「システ ム・ボード・スイッチ」を参照してください。

TPM のバージョンの設定

TPM のバージョンを設定可能にするには、物理プレゼンスを検出する必要があります。

Lenovo XClarity Provisioning Manager または Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用して、TPM のバー ジョンを設定できます。

TPM のバージョンを設定するには:

- 1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードしてインストールします。
 - a. http://datacentersupport.lenovo.com にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
 - b. 「Drivers & Software (ドライバーとソフトウェア)」をクリックします。
 - c. ご使用のオペレーティング・システム用の適切なバージョンの Lenovo XClarity Essentials OneCLI を 見つけて、パッケージをダウンロードします。
- 2. 次のコマンドを実行して、TPM バージョンを設定します。

注: TPM バージョンを 1.2 から 2.0 に変更、または元に戻すことができます。ただし、バージョン間 で切り替えることができるのは最大 128 回です。

TPM バージョンをバージョン 2.0 に設定する場合:

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM2.0 compliant" --bmc userid:password@ip_address

TPM バージョンをバージョン 1.2 に設定する場合:

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM1.2 compliant" --bmc userid:password@ip_address

ここで、それぞれ以下の意味があります。

- <userid>:<password>はサーバーの BMC (Lenovo XClarity Controller インターフェース) にアクセスするために使用する資格情報です。デフォルトのユーザー ID は USERID、デフォルトのパスワードは PASSWORD (大文字の o ではなくゼロ)です。
- *<ip_address>*はBMCのIPアドレスです。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI set コマンドについて詳しくは、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

3. 代わりに、Advanced Settings Utility (ASU) コマンドを使用することができます。

TPM バージョンをバージョン 2.0 に設定する場合: asu64 set TPMVersion.TPMVersion "Update to TPM2.0 compliant" --host *<ip_address>* --user *<userid>* --password *<password>* --override

TPM バージョンをバージョン 1.2 に設定する場合: asu64 set TPMVersion.TPMVersion "Update to TPM1.2 compliant" --host *<ip_address>* --user *<userid>* --password *<password>* --override

- ここで、それぞれ以下の意味があります。
- <userid>と <password>はサーバーの BMC (Lenovo XClarity Controller インターフェース) にアクセス するために使用する資格情報です。デフォルトのユーザー ID は USERID、デフォルトのパスワー ドは PASSWORD (大文字の o ではなくゼロ)です。
- *<ip address>*はBMCのIPアドレスです。

UEFI セキュア・ブートの有効化

オプションで、UEFIセキュア・ブートを有効にできます。

UEFI セキュア・ブートを有効にする方法は2つあります。

• Lenovo XClarity Provisioning Manager から

Lenovo XClarity Provisioning Manager から UEFI セキュア・ブートを有効にするには、次の手順を実行します。

- サーバーを起動して、画面の指示に従って指定されたキーを押し、Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースを表示します。(詳しくは、https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ にあるご 使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「スタートアップ」セクションを参照してください)。
- 2. 始動管理者パスワードが必要な場合は、パスワードを入力します。
- 3. UEFI セットアップのページから、「システム設定」→「セキュリティー」→「セキュア・ ブート」の順にクリックします。
- 4. セキュア・ブートを有効にし、設定を保存します。
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI から

Lenovo XClarity Essentials OneCLI から UEFI セキュア・ブートを有効にするには、次の手順を実行します。

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードしてインストールします。 Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードするには、次のサイトにアクセスします。 https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433
- セキュア・ブートを有効にするには、次のコマンドを実行します。
 OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:cypassword>@<ip_address>
 - ここで、それぞれ以下の意味があります。
 - *<userid>:<password>*はサーバーの BMC (Lenovo XClarity Controller インターフェース) にアクセス するために使用する資格情報です。デフォルトのユーザー ID は USERID、デフォルトのパス ワードは PASSW0RD (大文字の o ではなくゼロ) です。

- *<ip_address>*はBMCのIPアドレスです。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI set コマンドについて詳しくは、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

注:UEFI セキュア・ブートを無効にする必要がある場合は、次のコマンドを実行します。 OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc *<userid>*:*<password>*@*<ip_address>*

Trusted Cryptographic Module (TCM) の交換 Trusted Cryptographic Module (TCM) の取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

Trusted Cryptographic Module (TCM)の取り外し Trusted Cryptographic Module (TCM) を取り外すには、この情報を使用します。

Trusted Cryptographic Module (TCM) を取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。

注意:

- TCM は、中国で販売されているノード用の独自のコンポーネントです。
- TCM を取り外すと、すべての TCM 機能が無効になります。

TCM を取り外すには、次のステップを実行します。



図60. TCM の取り外し

- ステップ1. システム・ボード上の TCM コネクターを見つけます (30 ページの「システム・ボードの内 部コネクター」を参照)。
- ステップ2. TCM の端を慎重に抑えます。次に、ラッチをゆっくりと押し、システム・ボードから持ち上げます。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

Trusted Cryptographic Module (TCM)の取り付け Trusted Cryptographic Module (TCM)を取り付けるには、この情報を使用します。

Trusted Cryptographic Module (TCM) を取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。

注意:

- TCM は、中国で販売されているノード用の独自のコンポーネントです。
- TCM を取り外すと、すべての TCM 機能が無効になります。

TCM を取り付けるには、次のステップを実行します。



図61. TCM の取り付け

- ステップ1. TCM が入っている帯電防止パッケージをシャーシの*塗装されていない* 金属面、または他の接地されたラック・コンポーネントの*塗装されていない* 金属面に接触させます。その後、パッケージから TCM を取り出します。
- ステップ2. TCM の端を慎重に持ち、マザーボード上の TCM コネクターに挿入します。

TCM を取り付けた後、以下のステップを実行してください。

1. エアー・バッフルを取り外した場合は、再取り付けします (142 ページの「エアー・バッフルの 取り付け」を参照)。

- 2. 計算ノード・カバーを再取り付けします(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。
- 3. 計算ノードを再び取り付けます (71 ページの「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」 を参照)。
- 4. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

計算拡張ノード・アセンブリーの交換

エンクロージャーとの間で PCIe 拡張ノード・アセンブリーの取り外しまたは取り付けを行うには、以下の手順を使用してください。

エンクロージャーからの計算拡張ノード・アセンブリーの取り外し

エンクロージャーから計算拡張ノード・アセンブリーを取り外すには、以下の手順を使用します。

注意:権限のない人員がノードを取り外したり、取り付けたりしないでください。トレーニングを受けた 担当員やサービス関連の担当員だけがそのようなアクションを実行できます。

エンクロージャーから PCIe 拡張ノード・アセンブリーを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 計算拡張ノード・アセンブリーを取り外す場合、ノード・ベイ番号をメモし、必ず元のベイに再取り付けしてください。一部の構成情報および更新オプションはノード・ベイ番号に従って確立されるため、元のノード・ベイと異なるノード・ベイに取り付けると予期しない結果になる可能性があります。計算拡張ノード・アセンブリーを別のノード・ベイに再取り付けする場合は、取り付け済みの計算ノードの再構成が必要になることがあります。ノード・アセンブリを追跡する1つの方法は、計算ノードのシリアル番号を使用する方法です。

注:シリアル番号は、各計算ノードの引き出し式タブにあります。

PCIe 拡張ノード・アセンブリーをエンクロージャーから取り外すには、以下のステップを実行します。 ステップ1. 図に示されているように、2 個の前面ハンドルを外して回転させます。



図 62. 計算拡張ノード・アセンブリーの取り外し

注意:適切なシステム冷却を維持するために、各ノード・ベイに計算ノードまたはノード・ ベイ・フィラーのいずれも取り付けずにエンクロージャーを稼働させないでください。

- ステップ2. ノード・アセンブリーを約12インチ(300 mm)外側にスライドさせたら、ノード・アセンブ リーを両手でつかんでエンクロージャーから取り外します。
- ステップ3. 他の2つのベイにノードがある状態でエンクロージャーの電源を入れた場合、適切な冷却を 行うために2個のノードまたはノード・フィラーを1分以内に空のベイに取り付けること が重要です。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

エンクロージャーへの計算拡張ノード・アセンブリーの取り付け

エンクロージャーに計算拡張ノード・アセンブリーを取り付けるには、以下の手順を使用します。

計算拡張ノード・アセンブリーをエンクロージャーに取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 計算ノードに PCIe 拡張ノードを取り付けます (214 ページの 「計算ノードへの PCIe 拡張ノードの 取り付け」を参照)。

注意:ノード・アセンブリーを取り外したり取り付けたりするときは、ノード・コネクターを損傷しない ように注意してください。



図 63. 計算拡張ノード・アセンブリー上のコネクター

PCIe 拡張ノード・アセンブリーをエンクロージャーに取り付けるには、以下のステップを実行します。 ステップ1. 互いに垂直に隣接する2個の空のベイを取り付け対象として選択します。



図 64. エンクロージャーへの PCle 拡張ノードの取り付け

注:

- 以前に取り外した計算拡張ノード・アセンブリーを取り付けるには、必ずまったく同じ ノード・ベイに取り付けます。一部の計算ノード構成情報および更新オプションは、 ノード・ベイ番号に従って確立されるため、異なるノード・ベイに計算ノードを再取り 付けすると予期しない結果になる可能性があります。計算拡張ノード・アセンブリー を別のノード・ベイに再取り付けする場合は、取り付け済みの計算ノードの再構成 が必要になることがあります。
- 2. 計算拡張ノード・アセンブリーをエンクロージャーに取り付ける場合、同じエンクロージャー内の他の2つのノード・ベイに計算拡張ノード・アセンブリー1個またはノード・フィラー2個を取り付ける必要があります。

ステップ2. 計算ノードの前面ハンドルが完全に開いた位置にあることを確認します。

ステップ3. 計算拡張ノード・アセンブリーを、止まるまでノード・ベイに押し込みます。

ステップ4. 両方のハンドル・ラッチが所定の位置に収まるまで、計算ノード・ハンドルを両手で回転さ せ、完全に閉じた位置にします。

> 注:ノードが初期化に要する時間は、システム構成によって異なります。電源 LED が高速 で点滅します。計算ノード上の電源ボタンは、電源 LED が低速で点滅する (これは初期化 プロセスが完了したことを示します)まで反応しません。

計算拡張ノード・アセンブリーをエンクロージャーに取り付けたら、以下のステップを実行します。

- 1. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。次に、ノードの電源をオンにします。
- 2. 計算ノードのコントロール・パネル上の電源 LED が継続的に点灯していることを確認します。これは、計算ノードに電力が供給され、電源がオンになっていることを示します。
- 3. 他に取り付ける計算ノードがある場合は、ここで取り付けます。
- 4. ノードを初めてエンクロージャーに取り付ける場合は、Lenovo XClarity Provisioning Manager を使用し てノードを構成し、ノードのオペレーティング・システムをインストールする必要があります。詳し くは、https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/os_installation.html を参照してください。
- 5. ローカル・コンソール経由で計算ノードに対するアクセスが使用できない場合:
 - a. Lenovo XClarity Controller Web インターフェースにアクセスします (https://sysmgt.lenovofiles.com/help/ topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm c accessingtheimmwebinterface.html を参照)。
 - b. Lenovo XClarity Provisioning Manager を介して、Lenovo XClarity Controller ネットワーク接続を 設定します (https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw11m_t_ settinguptheimmnetworkconnection.html を参照)。
 - c. Lenovo XClarity Controller にログインします (https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/ com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw11m t loggingintotheimm.html を参照)。
- 6. 計算ノードの構成を変更した場合、または取り外した計算ノードとは別の計算ノードを取り付ける 場合は、Setup Utility を使用して計算ノードを構成する必要があります。また、計算ノードのオペ レーティング・システムをインストールする必要がある場合があります。詳細については、「セッ トアップ・ガイド」の「システム構成」を参照してください。
- 取り外した計算ノードとは別の計算ノードを取り付ける場合は、新規の重要プロダクト・データ (VPD)を使用してマシン・タイプおよびシリアル番号を更新します。マシン・タイプとシリアル 番号を更新するには、Lenovo XClarity Provisioning Managerを使用します。73ページの「マシン・ タイプおよびシリアル番号の更新」
- 8. ノードの前面からアクセスできるプルアウト・ラベル・タブに、識別情報を記載することができます。

EIOM の交換

EIOM の取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

EIOM の取り外し

EIOM を取り外すには、この情報を使用します。

EIOM を取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. すべての計算ノードと周辺機器の電源をオフにします(15ページの「計算ノードの電源をオフにす る」を参照)。
- 3. すべての計算ノードをエンクロージャーから外します。

- 4. エンクロージャーの背面から電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。
- 5. ケーブル管理アームが取り付けられている場合は、取り外します(66 ページの「ケーブル管理アームの取り外し」を参照)。
- 6. シャトル(125ページの「シャトルの取り外し」を参照)を取り外し、安定した作業台に置きます。

EIOM を取り外すには、以下のステップを実行してください。

• 10GbE ケージ (SFP+) モデルの場合





図65. EIOM の取り外し

• 10GBASE-T ケージ (RJ-45) モデルの場合



図66. EIOM の取り外し

EIOM フィラー



図67. EIOM フィラーの取り外し

ステップ1. EIOM から2本のケーブルを切り離します。(EIOM フィラーの場合はこのステップをスキップします)

注:リリース・ラッチは、信号ケーブルを取り外した場合のみ押してください。 ステップ2. つまみねじを左回りに回します。 ステップ3. EIOM をつかみ、シャトルの前面方向に少し押します。 ステップ4. EIOM を持ち上げ、シャトルから EIOM を取り外します。

EIOM を取り外した後:

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

EIOM の取り付け

EIOM を取り付けるには、この情報を使用します。

EIOM を取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. サーバーと周辺機器の電源をオフにし、電源コードおよびすべての外部ケーブルを切り離します (15 ページの「計算ノードの電源をオフにする」を参照)。
- 3. すべての計算ノードをエンクロージャーから外します。
- 4. ケーブル管理アームが取り付けられている場合は、取り外します(66ページの「ケーブル管理アームの取り外し」を参照)。
- 5. シャトル(125ページの「シャトルの取り外し」を参照)を取り外し、安定した作業台に置きます。

注: EIOM の最小ネットワーク速度要件は、1 Gbps です。

EIOM を取り付けるには、次のステップを実行します。

ステップ1. EIOM をつかんで4個の EIOM タブをシャトルのスロットに位置合わせします。次に、 EIOM をスロットまで下げます。

• 10GbE ケージ (SFP+) モデルの場合



図68. EIOM の取り付け

• 10GBASE-T ケージ (RJ-45) モデルの場合



図69. EIOM の取り付け

EIOM フィラー



図 70. EIOM フィラーの取り外し

ステップ2. EIOM をシャトルの背面方向に少し引き出します。

- ステップ 3. 必要なケーブルを EIOM に接続します。(EIOM フィラーの場合はこのステップをスキップします)
- ステップ4. つまみねじを時計回りに回します。

EIOM を取り付けた後、以下のステップを実行してください。

- 1. シャトルを再取り付けします(127ページの「シャトルの取り付け」を参照)。
- 2. ケーブル管理アームが取り外されている場合は、取り付けます(67ページの「ケーブル管理アームの取り付け」を参照)。
- 3. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
- 4. すべての計算ノードを押してエンクロージャーに戻します (71 ページの「エンクロージャーへの 計算ノードの取り付け」を参照)。
- 5. すべての計算ノードの電源をオンにします。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ファンの交換

ファンの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

ソリューションには2つのタイプのファンがあります。

- 60 x 60 x 56 mm ファン 3 個: ファン 2、3、4
- 80 x 80 x 80 mm ファン2 個: ファン1 と5



図71. ファンの番号

ファンの取り外し

エンクロージャーのファンを取り外すには、この情報を使用します。

起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

• <u>S017</u>



警告:

ファンの羽根が近くにあります。指や体の他の部分が触れないようにしてください。

• <u>S033</u>



警告:

危険な電力が存在します。金属とショートさせると熱を発生し、金属の飛散、やけど、またはその両方 を引き起こす可能性のある危険な電力の電圧です。

次の図は、障害 LED の位置を示しています。LED が点灯している場合、ファンに問題があることを示しています。



図 72. ファン障害 LED

表 46. ファン障害 LED

1 80x80x80mm ファン障害 LED **2** 60x60x56mm ファン障害 LED

ファンを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」

注意:ソリューションの電源がオンになっているときにソリューションの内部コンポーネントに 静電気が放電されると、ソリューションが停止するおそれがあり、それによってデータが失われ る可能性があります。このような問題が起きないように、電源をオンにしたソリューション内部 の作業を行うときは、常に静電気放電用のリスト・ストラップを着用するか、またはその他の静 電気防止対策を採用してください。

2. ファン・カバーを取り外します (94 ページの「ファン・カバーの取り外し」を参照)。

注:障害の起きたファンを交換し、3分以内にファン・カバーを再取り付けしてください。

ファンを取り外すには、次のステップを実行します。 ステップ1.ファンを取り外します。

60x60x56mm ファンの場合:
 両側のリリース・ラッチを内側に押しつけ、ファンをエンクロージャーから引き上げて取り外します。



図73. 60x60x56mm ファンの取り外し

- 80x80x80mm ファンの場合:
 - 1. ケーブルをシート・メタル・フランジの下から慎重に引き出します。
 - 2. ケーブルを切り離します。
 - 3. ファンをつかんで持ち上げ、エンクロージャーから取り出します。



図74. 80x80x80mm ファンの取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ファンの取り付け

ファンをエンクロージャーに取り付けるには、この情報を使用します。

起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

• S017



警告:

ファンの羽根が近くにあります。指や体の他の部分が触れないようにしてください。

• S033



警告:

危険な電力が存在します。金属とショートさせると熱を発生し、金属の飛散、やけど、またはその両方 を引き起こす可能性のある危険な電力の電圧です。

ファンを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」

注意:ソリューションの電源がオンになっているときにソリューションの内部コンポーネントに 静電気が放電されると、ソリューションが停止するおそれがあり、それによってデータが失われ る可能性があります。このような問題が起きないように、電源をオンにしたソリューション内部 の作業を行うときは、常に静電気放電用のリスト・ストラップを着用するか、またはその他の静 電気防止対策を採用してください。

2. ファン・カバーを取り外します(94ページの「ファン・カバーの取り外し」を参照)。

注:障害の起きたファンを交換し、3分以内にファン・カバーを再取り付けしてください。

ファンを取り付けるには、次のステップを実行してください。 ステップ1.ファンを取り付けます。

- 60x60x56mm ファンの場合:
- 1. ファンを上からソケットに挿入し、かちっと音がして所定の位置に収まるまで下に押します。



図75. 60x60x56mm ファンの取り付け

- 80x80x80mm ファンの場合::
- 1. ファンを上からソケットに挿入し、かちっと音がして所定の位置に収まるまで下に押します。
- 2. 電源ケーブルを接続します。
- 3. ケーブルをフランジの下に慎重に配線し、ケーブルが溝を通して配線されていることを確認します。

注:ケーブルが適切な位置に配線されており、ワイヤーがフランジ詰まっていないこと を確認してください。



図76. 80x80x80mm ファンの取り付け

ファンを取り付けた後で、次のステップを実行してください。 1. ファン・カバーを再び取り付けます (95 ページの「ファン・カバーの取り付け」を参照)。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ファン・カバーの交換

ファン・カバーの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

ファン・カバーの取り外し

ファン・カバーを取り外すには、この情報を使用します。

起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

• S017



警告:

ファンの羽根が近くにあります。指や体の他の部分が触れないようにしてください。

• <u>S033</u>



警告:

危険な電力が存在します。金属とショートさせると熱を発生し、金属の飛散、やけど、またはその両方 を引き起こす可能性のある危険な電力の電圧です。

ファン・カバーを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. エンクロージャーをラックからスライドさせて取り出します。

ファン・カバーを取り外すには、次のステップを実行してください。



図77. ファン・カバーの取り外し

ステップ1. つまみねじを左回りに回します。

ステップ2.ファン・カバーをエンクロージャーの前面方向に少し押し、カバーを持ち上げます。 ステップ3.カバーを平らな場所に置くか、将来の利用に備えて保管します。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ファン・カバーの取り付け

ファン・カバーを取り付けるには、この情報を使用します。

起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

• <u>S017</u>



警告:

ファンの羽根が近くにあります。指や体の他の部分が触れないようにしてください。

• <u>S033</u>



警告:

危険な電力が存在します。金属とショートさせると熱を発生し、金属の飛散、やけど、またはその両方 を引き起こす可能性のある危険な電力の電圧です。

ファン・カバーを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. ねじを緩めて、エンクロージャーをラックの外側にスライドさせます。

ファン・カバーを取り付けるには、次のステップを実行してください。



図78. ファン・カバーの取り付け

- ステップ1. カバー内側の円柱がエンクロージャーのスロットに差し込まれるように、カバーの向きを 合わせます。
- ステップ2.ファン・カバーを、カチッと音がして所定の位置に収まるまで、前にスライドさせます。

ステップ3. つまみねじを時計回りに回します。

ステップ4.システム・サービス・ラベル(別途注文が必要です)を貼る場合は、カバー上でラベルを位置 合わせし、裏張りを外してラベルをカバーに押し付けます。

96 ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

ファン・カバーを取り付けた後、以下のステップを実行してください。 1. エンクロージャーをラックに押し込んで、ねじを締めます。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ホット・スワップ・パワー・サプライの交換

ドングルのホット・スワップ・パワー・サプライの交換の取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

ホット・スワップ・パワー・サプライの取り外し

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り外すには、この情報を使用します。

起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

• S001





電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。 感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してく ださい。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してく ださい。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り 除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。
- <u>S002</u>



警告:

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフに するものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイ スから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

• S019



警告:

デバイスの電源制御ボタンは、デバイスに供給されている電流をオフにするものではありません。デバ イスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くに は直流電源入力端子からすべての直流電源接続を切り離してください。

• S035



警告:

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。こ のラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらの コンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる 場合はサービス技術員に連絡してください。

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します (15 ページの「計算ノードの電源をオフにす る」を参照)。

ホット・スワップ電源を取り外すには、以下のステップを実行してください。



図 79. ホット・スワップ・パワー・サプライの取り外し

ステップ1.パワー・サプライの背面にあるコネクターから電源コードを抜きます。

ステップ2. オレンジ色のリリース・タブを左に向かって押したままにします。

ステップ3. ハンドルをつかんで、パワー・サプライをベイから引き抜きます。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ホット・スワップ・パワー・サプライの取り付け

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り付けるには、この情報を使用します。

起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

• S001





電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。 感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してく ださい。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してく ださい。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。

- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り 除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

• S035



警告:

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。こ のラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらの コンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる 場合はサービス技術員に連絡してください。

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り付ける前に:

注:

- 1. 取り付ける装置がサポートされていることを確認します。ソリューションでサポートされているオプションのデバイスのリストについては、https://serverproven.lenovo.com/ を参照してください。
- 2. ワット数の異なる2つのパワー・サプライ・ユニットを取り付けないでください。関連情報は、 以下を参照してください。
- トップ・カバーのラベルで、取り付け済みパワー・サプライ・ユニットの最大ワット出力を確認します。既存のユニットは、同じワット数がラベルにマークされているユニットとのみ交換してください。
- ノードの背面で、取り付けられた2つのユニットに違いがないことを確認します。長さの違いが目で見てわかる場合、2つのユニットのワット数が異なることを意味しているため、片方を交換してください。

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り付けるには、以下のステップを実行してください。



図80. ホット・スワップ・パワー・サプライの取り付け

ステップ1. ホット・スワップ・パワー・サプライを、リリース・ラッチがカチッと音がして所定の位置 に収まるまでベイ内にスライドさせます。

> **重要:**通常の運用中は、適切な冷却のために、各パワー・サプライ・ベイにパワー・サプライ またはパワー・サプライ・フィラー・パネルのいずれかを取り付けておく必要があります。

ステップ2. 新規のパワー・サプライ用の電源コードの一方の端をパワー・サプライ背面の AC コネク ターに接続し、電源コードの他方の端を適切に接地された電源コンセントに接続します。

> 注:電源コードをパワー・サプライ・ユニットに接続し、電源に正しく接続されている ことを確認します。

- ステップ3. ノードの電源がオフの場合は、ノードの電源をオンにします。
- ステップ4. パワー・サプライ上の AC 電源 LED が点灯して、パワー・サプライが正しく動作してい ることを示していることを確認します。ノードの電源がオンになったら、パワー・サプラ イ上の DC 電源 LED も点灯していることを確認します。

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り付けたら、次のステップを実行してください。

1. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。

2. すべての計算ノードの電源をオンにします。
デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ロー・プロファイル PCle x8 アダプターの交換

ロー・プロファイル PCIe x8 アダプターの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

このソリューションは、最大8つの PCIe x8 アダプターをサポートします。アダプターのロケーションと スロット番号については、次の表を参照してください。

表 47. アダプターのロケーションおよび対応するスロット番号 - 構成 1

4-A (ノード4スロット6)	4-B (ノード4スロット5)	3-B (ノード 3 スロット 6)	3-A (ノード 3 スロット 5)
2-A (ノード2スロット5)			1-A (ノード1スロット5)
2-B(ノード2スロット6)			1-B(ノード1スロット6)

注:この構成では、ノード4はノード1から3と逆のスロット順序が付いています。

表 48. アダプターのロケーションおよび対応するスロット番号 - 構成 2

4-B (ノード4スロット6)	4-A (ノード4スロット5)	3-B (ノード 3 スロット 6)	3-A (ノード 3 スロット 5)
2-A (ノード2スロット5)			1-A (ノード1スロット5)
2-B (ノード2スロット6)			1-B (ノード1スロット6)

注:この構成では、ノード4にはノード1から3と同じスロット順序が付いています。

ロー・プロファイル PCle x8 アダプターの取り外し

ロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り外すには、この情報を使用します。

ロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. すべての計算ノードと周辺機器の電源をオフにします(15ページの「計算ノードの電源をオフにす る」を参照)。
- 3. すべての計算ノードをエンクロージャーから外します。
- 4. エンクロージャーの背面から電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。
- 5. ケーブル管理アームが取り付けられている場合は、取り外します(66ページの「ケーブル管理アームの取り外し」を参照)。
- 6. シャトルを取り外します(125ページの「シャトルの取り外し」を参照)。
- 7. アダプターの位置を確認します。

4-A	4-B	3-В	3-A
2-A			1-A
2-B			1-B

図81. アダプターの位置

シャトルからロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り外すには、次のステップを実行します。



図82. アダプターの取り外し

ステップ1. 保持ブラケットをオープン位置まで回転させます。

ステップ2. ねじがある場合は取り外します。

ステップ3. アダプターの上端または上部の両隅を注意しながら手でつかみ、シャトルからアダプターを 引き出します。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

PCIe スロット 3-B および 4-B のロー・プロファイル PCIe x8 アダプターの取り外し PCIe スロット 3-B および 4-B にロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り外すには、次の情報 を使用します。

PCIe スロット 3-B および 4-B にロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iiiページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. すべての計算ノードと周辺機器の電源をオフにします(15 ページの「計算ノードの電源をオフにする」を参照)。
- 3. すべての計算ノードをエンクロージャーから外します。
- 4. エンクロージャーの背面から電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。
- 5. ケーブル管理アームが取り付けられている場合は、取り外します(66ページの「ケーブル管理アームの取り外し」を参照)。

102 ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

- 6. シャトルを取り外します(125ページの「シャトルの取り外し」を参照)。
- 7. EIOM カードを取り外します (85 ページの「EIOM の取り外し」を参照)。
- 8. アダプターの位置を確認します。

4-A	4-B	3-В	3-A
2-A			1-A
2-B			1-B

図83. アダプターの位置

PCIe スロット 3-B および 4-B にロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り外すには、次のステップ を実行します。



図84. アダプターの取り外し

ステップ1. アダプターの上端または上部の両隅を注意しながら手でつかみ、シャトルからアダプターを 引き出します。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

ロー・プロファイル PCle x8 アダプターの取り付け

ロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り付けるには、この情報を使用します。

ロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63 ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. すべての計算ノードと周辺機器の電源をオフにします(15ページの「計算ノードの電源をオフにする」を参照)。
- 3. すべての計算ノードをエンクロージャーから外します。
- 4. エンクロージャーの背面から電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。

- 5. ケーブル管理アームが取り付けられている場合は、取り外します(66ページの「ケーブル管理アームの取り外し」を参照)。
- 6. エンクロージャーからシャトルを取り外します(125ページの「シャトルの取り外し」を参照)。
- 7. アダプターの位置を確認します。

4-A	4-B	3-В	3-A
2-A			1-A
2-B			1-B

図85. アダプターの位置

- 8. アダプターが入っている帯電防止パッケージをソリューションの塗装されていない金属面に接触させた後、パッケージからアダプターを取り出します。
- 9. アダプターを、コンポーネントが上を向くようにして平らで帯電防止された面に置き、アダプター・ メーカーの説明に従いジャンパーまたはスイッチをセットします。
- ロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り付けるには、次のステップを実行します。



図86. アダプターの取り付け

- ステップ1. 保持ブラケットを前にスライドさせ、保持ブラケットを回転させて開放位置にします。
- ステップ2. ねじを取り外します(必要な場合)。
- ステップ3. 拡張スロット・カバーをシャトルから引き出します。
- ステップ4. アダプターの位置を、シャトル上の PCI コネクターと合わせ、シャトルの PCI コネクターに アダプターをしっかりと押し込みます。
- ステップ 5. 保持ブラケットを回転させ、シャトルの後部に向かってスライドさせてクローズ位置に します。
- ステップ6. 必要に応じてねじを締めます。

注:ソリューションが振動の多い環境にあるか、ソリューションの移送を計画している場合は、ねじを締めてください。

ロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り付けた後、以下のステップを実行します。

- 1. シャトルを再取り付けします(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。
- 2. ケーブル管理アームが取り外されている場合は、取り付けます(67ページの「ケーブル管理アームの取り付け」を参照)。
- 3. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
- 4. すべての計算ノードを押してエンクロージャーに戻します (71 ページの「エンクロージャーへの 計算ノードの取り付け」を参照)。
- 5. すべての計算ノードの電源をオンにします。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

PCle スロット 3-B および 4-B へのロー・プロファイル PCle x8 アダプターの取り付け

PCIe スロット 3-B および 4-B にロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り付けるには、次の情報 を使用します。

PCIe スロット 3-B および 4-B にロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. すべての計算ノードと周辺機器の電源をオフにします(15ページの「計算ノードの電源をオフにす る」を参照)。
- 3. すべての計算ノードをエンクロージャーから外します。
- 4. エンクロージャーの背面から電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。
- 5. ケーブル管理アームが取り付けられている場合は、取り外します(66ページの「ケーブル管理アームの取り外し」を参照)。
- 6. シャトルを取り外します(125ページの「シャトルの取り外し」を参照)。
- 7. EIOM カードを取り外します (85 ページの「EIOM の取り外し」を参照)。
- 8. アダプターが入っている帯電防止パッケージをソリューションの塗装されていない金属面に接触させ た後、パッケージからアダプターを取り出します。
- 9. アダプターの位置を確認します。

4-A	4-B	3-В	3-A
2-A			1-A
2-B			1-B

図87. アダプターの位置

10. アダプターを、コンポーネントが上を向くようにして平らで帯電防止された面に置き、必要であれば アダプター・メーカーの説明に従いジャンパーまたはスイッチをセットします。

PCIe スロット 3-B および 4-B にロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り付けるには、次のステップを実行します。



図88. アダプターの取り付け

ステップ1. 拡張スロット・カバーをシャトルから引き出します。

ステップ2. アダプターの位置を、シャトル上の PCI コネクターと合わせ、シャトルの PCI コネクターに アダプターをしっかりと押し込みます。

PCIe スロット 3-B および 4-B にロー・プロファイル PCIe x8 アダプターを取り付けたら、次のステップ を実行します。

- 1. EIOM カードを再取り付けします (87 ページの「EIOM の取り付け」を参照)。
- 2. シャトルを再取り付けします(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。
- 3. ケーブル管理アームが取り外されている場合は、取り付けます(67ページの「ケーブル管理アームの取り付け」を参照)。
- 4. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
- 5. すべての計算ノードを押してエンクロージャーに戻します (71 ページの「エンクロージャーへの 計算ノードの取り付け」を参照)。
- 6. すべての計算ノードの電源をオンにします。

ロー・プロファイル PCle x16 アダプターの交換

ロー・プロファイル PCIe x16 アダプターの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

このソリューションは、最大4つの PCIe x16 アダプターをサポートします。アダプターのロケーションと スロット番号については、次の表を参照してください。

表 49. アダプターのロケーションおよび対応するスロット番号

4(ノード4スロット5)	 3 (ノード 3 スロット 5)
2(ノード2スロット5)	1(ノード1スロット5)

ロー・プロファイル PCle x16 アダプターの取り外し

ロー・プロファイル PCIe x16 アダプターを取り外すには、この情報を使用します。

ロー・プロファイル PCIe x16 アダプターを取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

• iii ページの「安全について」

- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. アダプターの位置を確認します。

4	3
2	1

図89. アダプターの位置

4. ケーブルがある場合はアダプターから取り外します。

シャトルのロー・プロファイル PCIe x16 アダプターを取り外すには、次のステップを実行します。 ステップ1. アダプター・カセットを取り外します。

a. リリース・ラッチをオープン位置にスライドさせます。

b. アダプター・カセットをシャトルからスライドさせます。



図90. アダプター・カセットの取り外し

- ステップ2. アダプターをアダプター・カセットから取り出します。
 - a. ねじを取り外します。
 - b. 背面のブラケットねじを緩めます。
 - c. 背面ブラケットをアダプターからスライドさせ、アダプターをカセットから慎重に取 り外します。



図91. アダプターの取り外し

注意:カセットからアダプターから取り外す際は、カセット・シート・メタルの端に接触 しているコンポーネントがないことを確認してください。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ロー・プロファイル PCle x16 アダプターの取り付け

- ロー・プロファイル PCIe x16 アダプターを取り付けるには、この情報を使用します。
- ロー・プロファイル PCIe x16 アダプターを取り付ける前に:
- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. アダプターが入っている帯電防止パッケージをソリューションの塗装されていない金属面に接触させた後、パッケージからアダプターを取り出します。
- 4. アダプターの位置を確認します。

4]	3
2]	1
	*	

図92. アダプターの位置

5. アダプターを、コンポーネントが上を向くようにして平らで帯電防止された面に置き、必要であれば アダプター・メーカーの説明に従いジャンパーまたはスイッチをセットします。

ロー・プロファイル PCIe x16 アダプターを取り付けるには、次のステップを実行します。

- ステップ1. アダプター・カセットを取り外します。
 - a. リリース・ラッチをオープン位置にスライドさせます。
 - b. アダプター・カセットをシャトルからスライドさせます。



図93. アダプター・カセットの取り外し

- ステップ2. アダプターをアダプター・カセットに取り付けます。
 - a. ねじを取り外します。
 - b. 拡張スロット・カバーを外側にスライドさせます。
 - c. アダプターの金色の突起をカセットに位置合わせし、アダプター・カセットにアダプ ターを挿入します。
 - d. ブラケットのねじを約1/4回転緩めてアダプター・ブラケットを調整し、アダプターの長 さに応じてアダプターを固定します。次に、ブラケットねじを締めます。
 - e. ねじを締めてアダプターをカセットに固定します。
 - f. 必要なケーブルをアダプターに接続します。



図94. アダプターの取り付け

- ステップ3. アダプター・カセットを取り付け直します。
 - a. リリース・ラッチをオープン位置にスライドさせます。

注:アダプター・カセットを取り付けるときは、その位置に注意してください。正確な位置情報については、次の図を参照してください。

- b. アダプター・カセットをシャトル上のガイドに慎重に位置合わせします。次に、アダ プター・カセットをシャトルにスライドさせ、カセットが完全に装着されているこ とを確認します。
- c. リリース・ラッチをクローズ位置までスライドさせます。



図95. アダプター・カセットの取り付け

ロー・プロファイル PCIe x16 アダプターを取り付けた後、以下のステップを実行します。

- 1. アダプターを取り外し/追加/交換した後、対応する計算ノードを取り付け直します。
- 2. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
- 3. すべての計算ノードの電源をオンにします。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

PCle I/O ライザー (PIOR) の交換

シャトルに対して左右 PCIe I/O ライザーの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

左右 PIOR の取り外し

シャトルから左右の PIOR を取り外すには、この情報を使用します。

PIOR を取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63 ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. すべての計算ノードと周辺機器の電源をオフにします(15ページの「計算ノードの電源をオフにする」を参照)。
- 3. すべての計算ノードをエンクロージャーから外します。
- 4. エンクロージャーの背面から電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。
- 5. ケーブル管理アームが取り付けられている場合は、取り外します(66ページの「ケーブル管理アームの取り外し」を参照)。
- 6. エンクロージャーからシャトルを取り外します(125ページの「シャトルの取り外し」を参照)。
- 7. シャトルから EIOM カードを取り外します (85 ページの「EIOM の取り外し」を参照)。
- 8. 取り付けられているすべてのアダプターを取り外します (101 ページの「ロー・プロファイル PCIe x8 アダプターの取り外し」または106 ページの「ロー・プロファイル PCIe x16 アダプターの 取り外し」を参照)。

PIOR を取り外すには、以下のステップを実行してください。

右 PIOR を取り外す

注:この PIOR は、シャトルを前面から見たときに右側にあります。

ステップ1.ファン・ケーブルを右 PIOR から外します。



図96. ファンケーブルを右 PIOR から外します。

ステップ2. 右 PIOR をシャトルに固定している3本のねじを取り外します。



図97. ねじの取り外し

ステップ 3. 右 PIOR を持ち上げ、シャトルから取り外します。



図98. 右 PIOR の取り外し

左 PIOR を取り外す

注:この PIOR は、シャトルを前面から見たときに左側にあります。

ステップ1.ファンケーブルを左 PIOR から外します。



図99. ファンケーブルを左 PIOR から外します。

ステップ2. 左 PIOR をシャトルに固定している3本のねじを取り外します。



図100. ねじの取り外し

ステップ3. 左 PIOR を持ち上げ、シャトルから取り外します。





PIOR を取り外した後:

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

左右 PIOR の取り付け

左右 PIOR をシャトルに取り付けるには、この情報を使用します。

PIOR をインストールする前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」

2. 交換する PIOR を取り外します (111 ページの「左右 PIOR の取り外し」を参照)。

右 PIOR を取り付ける

注:この PIOR は、シャトルを前面から見たときに右側にあります。

ステップ1. 図のように、右 PIOR をシャトルのスロットに合わせ、シャトルにしっかりと固定されるまで下げます。



図102. 右 PIOR の取り付け

ステップ2. 図のように、3本のねじで右 PIOR をシャトルに固定します。



図 103. ねじを使用して右 PIOR を固定する

ステップ 3. 右 PIOR にファン・ケーブルを再接続します。



図 104. 右 PIOR にファンケーブルを接続する

左 PIOR をインストールする

注:この PIOR は、シャトルを前面から見たときに左側にあります。

ステップ1. 図のように、左 PIOR をシャトルのスロットに合わせ、シャトルにしっかりと固定されるまで下げます。



図105. 左 PIOR の取り付け

ステップ2. 図のように、3本のねじで左 PIOR をシャトルに固定します。



図106. ねじを使用して PIOR 左を固定する

ステップ 3. 左 PIOR にファン・ケーブルを再接続します。



図 107. 左 PIOR にファンケーブルを接続する

PIOR を取り付けた後、以下のステップを実行してください。

- 1. 以前に取り外したすべての PCIe アダプターを再び取り付けます (108 ページの 「ロー・プロファ イル PCIe x16 アダプターの取り付け」または 103 ページの 「ロー・プロファイル PCIe x8 アダプ ターの取り付け」を参照)。
- 2. EIOM をシャトルに再取り付けします (87 ページの「EIOM の取り付け」を参照)。
- 3. シャトルをエンクロージャーに再取り付けします(127ページの「シャトルの取り付け」を参照)。
- 4. ケーブル管理アームが取り外されている場合は、再取り付けます。
- 5. 前もって取り外した場合は電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
- 6. 計算ノードをエンクロージャーの中に再取り付けします。
- 7. すべての計算ノードの電源をオンにします。

共有 PCle デュアル・アダプターの交換

共有PCIe デュアル・アダプターの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

共有 PCIe デュアル・アダプターの取り外し

共有 PCIe デュアル・アダプターを取り外すには、この情報を使用します。

共有 PCIe デュアル・アダプターを取り外す前に、以下のことを行います。

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. すべての計算ノードと周辺機器の電源をオフにします(15ページの「計算ノードの電源をオフにする」を参照)。
- 3. すべての計算ノードをエンクロージャーから外します。
- 4. エンクロージャーの背面から電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。
- 5. ケーブル管理アームが取り付けられている場合は、取り外します(66 ページの「ケーブル管理アームの取り外し」を参照)。
- 6. シャトルを取り外します (125 ページの「シャトルの取り外し」を参照)。
- 7. 共有 PCIe デュアル・アダプターを見つけます。

表 50. 共有 PCle デュアル・アダプターの後部からのロケーション

プライマリー・ア		補助アダプター
ダブター	4-A 4-B 3-B 3-A	
	2-A 1-A	
補助アダプター	2-B 1-B	プライマリー・アダプ
		ター

図108. 共有 PCle デュアル・アダプターのロケーション

注:アダプターを取り外した後に取り付ける場合は、プライマリー/補助アダプターを間違えずに元のスロットに取り付けてください。

以下のステップを実行して、エンクロージャーから共有 PCIe デュアル・アダプターを取り外します。

PCle スロット 3-A および 1-B からの共有 PCle デュアル・アダプターの取り外し

ステップ1. 上部 PCIe スロット (3-A) の保持ブラケットを回転させ、開放位置にします。



図109. 補助アダプターの取り外し

- ステップ2. ねじが取り付けられている場合は、取り外します。
- ステップ3. 補助アダプターの上端または上部の両隅を注意しながら手でつかみ、シャトルからアダ プターを引き出します。
- ステップ4. 下部 PCIe スロット(1-B)の保持ブラケットを回転させ、開放位置にします。



図110. プライマリ・アダプターの取り外し

- ステップ 5. ねじが取り付けられている場合は、取り外します。
- ステップ6. プライマリ・アダプターの上端または上部の両隅を注意しながら手でつかみ、シャトルか らアダプターを引き出します。

PCle スロット 4-A および 2-B からの共有 PCle デュアル・アダプターの取り外し

ステップ1. 上部 PCIe スロット (4-A) の保持ブラケットを回転させ、開放位置にします。



図111. プライマリ・アダプターの取り外し

- ステップ2. ねじが取り付けられている場合は、取り外します。
- ステップ3. プライマリ・アダプターの上端または上部の両隅を注意しながら手でつかみ、シャトルからアダプターを引き出します。
- ステップ4. 下部 PCIe スロット (2-B) の保持ブラケットを回転させ、開放位置にします。



図112. 補助アダプターの取り外し

ステップ5. ねじが取り付けられている場合は、取り外します。

ステップ6. 補助アダプターの上端または上部の両隅を注意しながら手でつかみ、シャトルからアダ プターを引き出します。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

共有 PCle デュアル・アダプターの取り付け

共有 PCIe デュアル・アダプターを取り付けるには、この情報を使用します。

共有 PCIe デュアル・アダプターを取り付ける前に、以下のことを行います。

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. すべての計算ノードと周辺機器の電源をオフにします(15ページの「計算ノードの電源をオフにする」を参照)。
- 3. すべての計算ノードをエンクロージャーから外します。
- 4. エンクロージャーの背面から電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。
- 5. ケーブル管理アームが取り付けられている場合は、取り外します(66 ページの「ケーブル管理アームの取り外し」を参照)。
- エンクロージャーからシャトルを取り外します (125 ページの「シャトルの取り外し」を参照)。
- 7. アダプターを取り付ける PCIe スロットの位置を確認します。

プライマリー・ア		補助アダプター
ダブター	4-A 4-B 3-B 3-A	
	2-A 1-A	
補助アダプター	2-B 1-B	プライマリー・アダプ
		ター

表 51. 共有 PCle デュアル・アダプターの後部からのロケーション

図113. 共有 PCle デュアル・アダプターのロケーション

注:

- a. ケーブル用に十分なスペースがあることを確認します。
 - 1) PCIe スロット 3-A および 1-B にアダプターを取り付ける前に、1-A スロットが空である ことを確認します。
 - 2) PCIe スロット 4-A および 2-B にアダプターを取り付ける前に、2-A スロットが空である ことを確認します。

スロットが空でない場合は、スロットに取り付けられているアダプターを取り外します(101 ページの「ロー・プロファイル PCIe x8 アダプターの取り外し」を参照)。

- b. 1 つ以上の共有 PCIe デュアル・アダプター・ペアがシャトルに取り付けられている場合、ス ロット 3-B および 4-B の両方が空であることを確認します。
- 8. アダプターが入っている帯電防止パッケージをソリューションの塗装されていない金属面に接触させた後、パッケージからアダプターを取り出します。

共有 PCIe デュアル・アダプターを取り付けるには、以下のステップを実行します。

PCle スロット 3-A および 1-B への共有 PCle デュアル・アダプターの取り付け

ステップ1. 上部の保持ブラケットを回転し、下部の PCIe スロット (3-A および1-B)を開位置にします。 ステップ2. これらのスロットに拡張スロット・カバーとねじが取り付けられている場合は、取り外 します。



図114. 拡張スロット・カバーとねじの取り外し

ステップ3. プライマリー・アダプターを下部のスロット・コネクターの位置に合わせ、しっかりと押 し込みます。



図115. プライマリ・アダプターの取り付け

ステップ4. 補助アダプターを上部のスロット・コネクターの位置に合わせ、しっかりと押し込みます。



図116. 補助アダプターの取り付け

PCle スロット 4-A および 2-B への共有 PCle デュアル・アダプターの取り付け

ステップ1. 上部の保持ブラケットを回転し、下部の PCIe スロット (4-A および2-B) を開位置にします。 ステップ2. これらのスロットに拡張スロット・カバーとねじが取り付けられている場合は、取り外 します。



図117. 拡張スロット・カバーとねじの取り外し

ステップ3. 補助アダプターを下部のスロット・コネクターの位置に合わせ、しっかりと押し込みます。



図118. 補助アダプターの取り付け

ステップ4. プライマリ・アダプターを上部のスロット・コネクターの位置に合わせ、しっかりと押 し込みます。



図119. プライマリ・アダプターの取り付け

共有 PCIe デュアル・アダプターを取り付けた後、以下のステップを実行します。

1. 必要に応じて2本のねじを締めます。

注:ソリューションが振動下に置かれるか、搬送される場合は、ねじを締めます。

2.2個の保持ブラケットをロックされた位置まで回転させます。

3. シャトルを再取り付けします(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。

注:ファンへの共有 PCIe デュアル・アダプター・ケーブルが絡まらないように、シャトルを取り付ける前に、2 個のアダプターの間にケーブルを配線してください。

- 4. ケーブル管理アームが取り外されている場合は、再度取り付けます(67ページの「ケーブル管理アームの取り付け」を参照)。
- 5. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
- 6. すべての計算ノードを押してエンクロージャーに戻します (71 ページの「エンクロージャーへの 計算ノードの取り付け」を参照)。
- 7. すべての計算ノードの電源をオンにします。

シャトルの交換

シャトルの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

シャトルの取り外し

以下の情報を使用して、シャトルを取り外します。

シャトルを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. すべての計算ノードと周辺機器の電源をオフにします(15ページの「計算ノードの電源をオフにする」を参照)。
- 3. すべての計算ノードをエンクロージャーから外します。
- 4. エンクロージャーの背面から電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。
- 5. ケーブル管理アームが取り付けられている場合は、取り外します(66ページの「ケーブル管理アームの取り外し」を参照)。

注意:シャトルを取り外したり取り付けたりするときは、シャトル・コネクターを損傷しないよう に注意してください。



図120. シャトル・コネクター

シャトルを取り外すには、次のステップを実行します。

ステップ1.2個のつまみねじを左回りに回転させて、ハンドルを持ち上げます。 ステップ2.ハンドルを引き、シャーシからシャトルの半分をスライドさせます。



図121. シャトル、取り外し

ステップ3.2つのリリース・ラッチを押し、シャーシからシャトル全体をスライドさせて取り出します。



図122. シャトル、取り外し

注意:シャトル・コネクターの損傷を防ぐため、必ずシャトルを正しく持ち、図に示すよう に押し下げてください。



図 123. シャトル・コネクター

エンクロージャーからシャトルを取り外した後:

- ٠
- シャトルの返却を求められた場合は、梱包の指示に従って、提供されている配送用の梱包材を使用してください。
 - 1. EIOM を取り外します (85 ページの「EIOM の取り外し」を参照)。
 - 2. ファンを取り外します(90ページの「ファンの取り外し」を参照)。
 - 3. 取り付けられているすべてのアダプターを取り外します (101 ページの「ロー・プロファイル PCIe x8 アダプターの取り外し」、106 ページの「ロー・プロファイル PCIe x16 アダプターの取り外し」、または118 ページの「共有 PCIe デュアル・アダプターの取り外し」を参照)。
 - 4. 左右の PIOR を取り外します (111 ページの「左右 PIOR の取り外し」を参照)。

注: PCIe x16 シャトルを返却するときは、必ず4個のアダプター・カセットが同梱されていることを確認してください (36ページの「エンクロージャーのコンポーネント」を参照)。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

シャトルの取り付け

シャトルを取り付けるには、この情報を使用します。

シャトルを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63 ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. すべての計算ノードと周辺機器の電源をオフにします(15ページの「計算ノードの電源をオフにする」を参照)。
- 3. すべての計算ノードをエンクロージャーから外します。
- 4. エンクロージャーの背面から電源コードとすべての外部ケーブルを取り外します。
- 5. ケーブル管理アームが取り付けられている場合は、取り外します(66 ページの「ケーブル管理アームの取り外し」を参照)。

注意:シャトルを取り外したり取り付けたりするときは、シャトル・コネクターを損傷しないよう に注意してください。



図 124. シャトル・コネクター

シャトルを取り付けるには、次のステップを実行します。

ステップ1.2個のつまみねじを左回りに回転させて、ハンドルを解放します。

ステップ2. シャトルをレールとピンに位置合わせします。次に、シャトルをエンクロージャーまで スライドさせます。



図125. シャトルの取り付け

ステップ3. シャトルのピンがスロットにしっかりと収まっていることを確認します。 ステップ4. ハンドルを押し下げて、つまみねじを右回りに回転させます。



図126. シャトルの取り付け

シャトルを取り付けた後、以下の手順を実行してください。

- 1. ケーブル管理アームが取り外されている場合は、取り付けます(67ページの「ケーブル管理アームの取り付け」を参照)。
- 2. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
- 3. すべての計算ノードを押してエンクロージャーに戻します (71 ページの「エンクロージャーへの 計算ノードの取り付け」を参照)。
- 4. すべての計算ノードの電源をオンにします。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

System Management Module (SMM) および関連コンポーネントの交換

System Management Module (SMM) および関連コンポーネントの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

System Management Module (SMM)の取り外し

SMM をシャトルから取り外すには、以下の情報を使用します。

SMM をシャトルから取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 現在のエンクロージャー設定とエンクロージャーの分電モジュール (PDM) 重要プロダクト・データ (VPD) を新しい SMM に移行する場合、必ず以下の操作を実行します。
 - a. SMM 設定、エンクロージャー VPD、PDM VPD のバックアップを実行します (https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/smm_recovery.html を参照)。

- b. 26 ページの「System Management Module (SMM)」を参照して、使用している SMM のタイプを調 べ、それに応じて保存されたデータをバックアップします。
 - シングル・イーサネット・ポート SMM

空きスペースが 1GB 以上ある FAT32 形式の USB フラッシュ・ドライブを使用して SMM 設定をバックアップし、データのリストアのために新しい SMM にインストールしま す。USB フラッシュ・ドライブの取り付けと取り外しについては、133 ページの「単 ーイーサネット・ポート SMM 用の USB フラッシュ・ドライブの取り外しと取り付 け」を参照してください。データのバックアップおよびリストアの手順については、 https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/smm_recovery.html を参照してください。

• デュアル・イーサネット・ポート SMM

SMM に取り付けられた FAT32 microSD カードを使用して SMM 設定をバックアップして、 SMM から取り外し、データのリストアのために新しい SMM に取り付けます。microSD カードの取り付けおよび取り外しについては、135 ページの「デュアル・イーサネッ ト・ポート SMM 用の microSD カードの取り外しと取り付け」を参照してください。 https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/smm_recovery.htmlを参照してください。

以下のステップを実行して SMM からシャトルを取り外します。



図127.SMMの取り外し

ステップ1. リリース・ラッチを右方向に押したままにします。 ステップ2. ストラップをつかんで引っ張り、SMM をシャトルから外側にスライドさせます。

SMM をシャトルから取り外した後、使用している SMM のタイプに応じて以下のステップを実行します。

- シングル・イーサネット・ポート SMM
 - 1. 新しいシングル・イーサネット・ポート SMM を取り付けます (131 ページの「System Management Module (SMM) アセンブリーの取り付け」を参照)。
 - 2. USB フラッシュ・ドライブを、取り付け先の シングル・イーサネット・ポート SMM に取り付けま す (133 ページの「単一イーサネット・ポート SMM 用の USB フラッシュ・ドライブの取り外 しと取り付け」を参照)。
 - 3. データ・リストアを実行します (https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/smm_smm_recovery.html を参照)。
- デュアル・イーサネット・ポート SMM

- microSD カードを取り外して新しい デュアル・イーサネット・ポート SMM に取り付けます (135 ページの「デュアル・イーサネット・ポート SMM 用の microSD カードの取り外しと取 り付け」を参照)。
- 2. 新しいデュアル・イーサネット・ポート SMM を取り付けます (131 ページの「System Management Module (SMM) アセンブリーの取り付け」を参照)。
- 3. データ・リストアを実行します (https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/smm_smm_recovery.html を参照)。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

YouTube で手順を参照

System Management Module (SMM) アセンブリーの取り付け SMM をシャトルに取り付けるには、この情報を使用します。

SMM をシャトルに取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 現在のエンクロージャー設定とエンクロージャーの分電モジュール (PDM) 重要プロダクト・データ (VPD) を新しい SMM に移行する場合、必ず以下の操作を実行します。
 - a. SMM 設定、エンクロージャー VPD、PDM VPD のバックアップを実行します (https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt tools smm/smm smm recovery.html を参照)。
 - b. 26 ページの「System Management Module (SMM)」を参照して、使用している SMM のタイプを調 べ、それに応じて保存されたデータをバックアップします。
 - シングル・イーサネット・ポート SMM

空きスペースが 1GB 以上ある FAT32 形式の USB フラッシュ・ドライブを使用して SMM 設定をバックアップし、データのリストアのために新しい SMM にインストールしま す。USB フラッシュ・ドライブの取り付けと取り外しについては、133 ページの「単 ーイーサネット・ポート SMM 用の USB フラッシュ・ドライブの取り外しと取り付 け」を参照してください。データのバックアップおよびリストアの手順については、 https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/smm_recovery.html を参照してください。

• デュアル・イーサネット・ポート SMM

SMM に取り付けられた FAT32 microSD カードを使用して SMM 設定をバックアップして、 SMM から取り外し、データのリストアのために新しい SMM に取り付けます。microSD カードの取り付けおよび取り外しについては、135 ページの「デュアル・イーサネッ ト・ポート SMM 用の microSD カードの取り外しと取り付け」を参照してください。 https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/smm_smm_recovery.htmlを参照してください。

注:デュアル・イーサネット・ポート SMM を取り付ける場合、必ず SMM をシャトルに取り付ける前に microSD カードを デュアル・イーサネット・ポート SMM に取り付けてください。

SMM をシャトルに取り付けるには、次のステップを実行します。



図128. SMM の取り付け

- ステップ1. SMM を、カチッと音がしてラッチが所定の位置に固定されるまで空のベイの中に押し戻します。
- ステップ2. シングル・イーサネット・ポート SMM をデュアル・イーサネット・ポート SMM と交換す る場合、オプション・キットに付属するステッカーで SMM の前面を覆います。

ステップ3. 必要なケーブルを接続します。

SMM をシャトルに取り付けた後、使用している SMM のタイプに応じて以下のステップを実行します。

- シングル・イーサネット・ポート SMM
 - データが保存されている USB フラッシュ・ドライブを、取り付けられている シングル・イー サネット・ポート SMM に取り付けます (133 ページの「単一イーサネット・ポート SMM 用の USB フラッシュ・ドライブの取り外しと取り付け」を参照)。
 - 2. データ・リストアを実行します (https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/smm_smm_recovery.html を参照)。
- デュアル・イーサネット・ポート SMM

データ・リストアを実行します (https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/smm_smm_ recovery.html を参照)。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

YouTube で手順を参照

SMM データのバックアップおよび復元用のデバイスの取り付けと取り外し

SMM データのバックアップおよびリストア用にデバイスの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

使用している SMM のタイプを見分けるには、26 ページの「System Management Module (SMM)」を参照 してください。

• シングル・イーサネット・ポート SMM:

133 ページの「単一イーサネット・ポート SMM 用の USB フラッシュ・ドライブの取り外しと取り 付け」 へ進んでください。

• デュアル・イーサネット・ポート SMM:

135 ページの「デュアル・イーサネット・ポート SMM 用の microSD カードの取り外しと取り付け」 へ進んでください。

単ーイーサネット・ポート SMM 用の USB フラッシュ・ドライブの取り外しと取り付け データのバックアップおよびリストアのために シングル・イーサネット・ポート SMM に対して USB フ ラッシュ・ドライブの取り外しと取り付けを行うには、この情報を使用します。

SMM データのバックアップおよびリストア用に USB フラッシュ・ドライブの取り外しおよび取り 付けを行う前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 使用している SMM が シングル・イーサネット・ポート SMM であることを確認します。デュアル・ イーサネット・ポート SMM の場合、代わりに 135 ページの「デュアル・イーサネット・ポート SMM 用の microSD カードの取り外しと取り付け」に移動してください。使用している SMM のタイ プを見分けるには、26 ページの「System Management Module (SMM)」を参照してください。

SMM データのバックアップおよびリストアのために USB フラッシュ・ドライブの取り外しと取り付けを行うには、以下のステップを実行します。

ステップ1. USB フラッシュ・ドライブの位置を シングル・イーサネット・ポート SMM のコネクターに 合わせ、しっかり接続されるまでスライドさせて押し込みます。



図 129. USB フラッシュ・ドライブの取り付け

注:USB フラッシュ・ドライブと管理イーサネット・ケーブル (RJ-45 ポート) を同時に SMM に接続するときは、以下のいずれかの図に従ってストラップを調整します。



図 130. USB フラッシュ・ドライブおよびイーサネット・ケーブルの両方を接続するストラップの調整



図 131. USB フラッシュ・ドライブおよびイーサネット・ケーブルの両方を接続するストラップの調整

- ステップ2. 以下のステップを実行して SMM 設定、エンクロージャー VPD、PDM VPD のバックアッ プを実行します。詳細については、https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/ smm smm recovery.html を参照してください。
 - a. ソリューションのファームウェアを最新レベルに更新します。
 - b. SMM Web インターフェースにログインします。
 - c. 「システム情報」セクションに進み、「エンクロージャー VPD」または「PDM VPD」タ ブを選択します。
 - d. データのバックアップを実行します。
- ステップ 3. データのバックアップが完了したら、USB フラッシュ・ドライブをコネクターから引き出し て シングル・イーサネット・ポート SMM から取り外します。



図 132. USB フラッシュ・ドライブの取り外し

- ステップ4. シングル・イーサネット・ポート SMM を取り外します (129 ページの「System Management Module (SMM) の取り外し」を参照)。
- ステップ 5. 新しい シングル・イーサネット・ポート SMM を取り付けます (131 ページの「System Management Module (SMM) アセンブリーの取り付け」を参照)。

注:データのリストアを適切に行うには、必ずシングル・イーサネット・ポート SMM を同 じタイプの SMM の別のユニットと交換してください。シングル・イーサネット・ポート SMM を デュアル・イーサネット・ポート SMM と交換しないでください。

ステップ 6. USB フラッシュ・ドライブを持ち、新しい シングル・イーサネット・ポート SMM に取り 付けます (ステップ 1 を参照)。

データのリストア用に USB フラッシュ・ドライブを新しい シングル・イーサネット・ポート SMM に取 り付けた後は、次のステップを実行してください。

- 1. シングル・イーサネット・ポート SMM へのケーブルをすべて接続します。
- SMM Web インターフェースにログインし、SMM 設定、エンクロージャー VPD、PDM VPD のデー タ・リストアを実行します。詳細については、https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/ smm_smm_recovery.html を参照してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

YouTube で手順を参照

デュアル・イーサネット・ポート SMM 用の microSD カードの取り外しと取り付け

データのバックアップおよびリストアのために デュアル・イーサネット・ポート SMM に対して microSD の取り外しと取り付けを行うには、この情報を使用します。

SMM データのバックアップおよびリストア用に microSD カードの取り外しおよび取り付けを行う前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」

2. 使用している SMM が デュアル・イーサネット・ポート SMM であることを確認します。 シングル・ イーサネット・ポート SMM の場合、代わりに 133 ページの「単一イーサネット・ポート SMM 用の USB フラッシュ・ドライブの取り外しと取り付け」に移動してください。使用している SMM のタイ プを見分けるには、26 ページの「System Management Module (SMM)」を参照してください。

SMM データのバックアップおよびリストアのために microSD カードの取り外しと取り付けを行うには、以下のステップを実行します。

- ステップ1. 以下のステップを実行して SMM 設定、エンクロージャー VPD、PDM VPD のバックアッ プを実行します。詳細については、https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/ smm_smm_recovery.html を参照してください。
 - a. ソリューションのファームウェアを最新レベルに更新します。
 - b. SMM Web インターフェースにログインします。
 - c. 「システム情報」セクションに進み、「エンクロージャー VPD」または「PDM VPD」タ ブを選択します。
 - d. データのバックアップを実行します。
- ステップ2. デュアル・イーサネット・ポート SMM を取り外します (129 ページの 「System Management Module (SMM) の取り外し」を参照)。
- ステップ3. デュアル・イーサネット・ポート SMM で microSD カード・ホルダーを見つけます。



図133. microSD カードの取り外し

- ステップ4. microSD カードを押し、ホルダーから引き出します。
- ステップ 5. 新しい デュアル・イーサネット・ポート SMM で microSD カード・ホルダーを見つけます。

注:データのリストアを適切に行うには、必ずデュアル・イーサネット・ポート SMM を同 じタイプの SMM の別のユニットと交換してください。デュアル・イーサネット・ポート SMM を シングル・イーサネット・ポート SMM と交換しないでください。

ステップ6. microSD カードの位置をカード・ホルダーに合わせ、microSD カードを静かにホルダーに押し込みます。


図134. microSD カードの取り付け

データのリストア用に microSD カードを デュアル・イーサネット・ポート SMM に取り付けた後は、 次のステップを実行してください。

- 1. デュアル・イーサネット・ポート SMM をシャトルに取り付けます (131 ページの「System Management Module (SMM) アセンブリーの取り付け」を参照)。
- 2. デュアル・イーサネット・ポート SMM へのケーブルをすべて接続します。
- 3. SMM Web インターフェースにログインし、SMM 設定、エンクロージャー VPD、PDM VPD のデー タ・リストアを実行します。詳細については、https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/ smm_smm_recovery.html を参照してください。

SMM 用の CMOS バッテリーの交換

SMM に対して CMOS バッテリーの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

SMM からの CMOS バッテリーの取り外し

CMOS バッテリーを SMM から取り外すには、以下の情報を使用します。

潜在的な危険を回避するために、以下の安全に関する注意書きをお読みになり、それに従ってください。

• <u>S002</u>



警告:

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフに するものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイ スから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

• <u>S004</u>



警告:

リチウム・バッテリーを交換する場合は、Lenovo 指定の部品番号またはメーカーが推奨する同等タ イプのバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュール がある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してく ださい。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発する おそれがあります。

次のことはしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C (212°F) 以上に加熱する
- 修理または分解する

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

CMOS バッテリーを SMM から取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」

2. SMM を取り外します (129 ページの「System Management Module (SMM) の取り外し」 を参照)。

SMM 内の CMOS バッテリーを交換する前に、必ず以下の注意事項をよくお読みください。

- バッテリーを交換する場合、同一メーカーの同一タイプの CMOS バッテリーと交換する必要があります。
- 交換バッテリーを注文するには、米国内では1-800-426-7378に、カナダ内では1-800-465-7999または 1-800-465-6666に電話してください。米国およびカナダ以外では、Lenovo営業担当員または認定リセラーに電話してください。
- バッテリーを交換した後、時間設定を再構成する必要があります。
- 起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

SMM から CMOS バッテリーを取り外すには、以下のステップを実行します。 ステップ 1. SMM でバッテリーを見つけます。



図 135. SMM の CMOS バッテリーの取り外し

表 52. CMOS バッテリー

1 CMOS バッテリー

ステップ2. 指の爪でバッテリー保持クリップを静かに押します。バッテリーがソケットから飛び出します。



図136. バッテリーの取り外し

注意:SMM のソケットが損傷するおそれがあるため、過度の力でバッテリーを持ち上げない でください。その場合、SMM の交換が必要になる可能性があります。

ステップ3. バッテリーをソケットから持ち上げます。

ステップ4. バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。詳しくは、「*Environmental Notices および User's Guide*」を参照してください。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

SMM への CMOS バッテリーの取り付け

CMOS バッテリーを SMM に取り付けるには、以下の情報を使用します。

潜在的な危険を回避するために、以下の安全に関する注意書きをお読みになり、それに従ってください。

• S002



警告:

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフに するものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイ スから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

• <u>S004</u>



警告:

リチウム・バッテリーを交換する場合は、Lenovo 指定の部品番号またはメーカーが推奨する同等タ イプのバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュール がある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してく ださい。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発する おそれがあります。

次のことはしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C (212°F) 以上に加熱する
- 修理または分解する

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

CMOS バッテリーを SMM に取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. SMM を取り外します (129 ページの「System Management Module (SMM) の取り外し」を参照)。

SMM 内の CMOS バッテリーを交換する前に、必ず以下の注意事項をよくお読みください。

- バッテリーを交換する場合、同一メーカーの同一タイプの CMOS バッテリーと交換する必要があります。
- 交換バッテリーを注文するには、米国内では1-800-426-7378に、カナダ内では1-800-465-7999または 1-800-465-6666に電話してください。米国およびカナダ以外では、Lenovo営業担当員または認定リセラーに電話してください。
- バッテリーを交換した後、時間設定を再構成する必要があります。
- 起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

CMOS バッテリーを SMM に取り付けるには、次のステップを実行してください。

ステップ1. SMM 上の CMOS バッテリーを見つけて取り外します (137 ページの 「SMM からの CMOS バッテリーの取り外し」を参照)。



図137. SMM の CMOS バッテリーの取り外し

表 53. CMOS バッテリー

1 CM	IOS バッラ	テリー
------	---------	-----

ステップ2. 取り付けるバッテリーに付属している取扱説明書や手順書に従ってください。 ステップ3. バッテリーを斜めにしてソケットに差し込みます。



図138. CMOS バッテリーの取り付け

ステップ4. カチッと音がして所定の位置に収まるまでバッテリーをスライドさせて押し、ソケット内の 所定の位置に入れます。

CMOS バッテリーを SMM に取り付けたら、以下のステップを実行します。

- 1. SMM を再取り付けします (131 ページの「System Management Module (SMM) アセンブリーの取り付け」を参照)。
- 2. Setup Utility を起動して、構成をリセットします。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

計算ノードでのコンポーネントの交換

計算ノードに対してコンポーネントの取り外しと取り付けを行うには、以下の情報を使用します。

注:PCIe 拡張ノードが取り付けられている計算ノード内のコンポーネントを交換する場合、コンポーネントを交換する前は 206 ページの「計算ノードからの PCIe 拡張ノードの取り外し」に、コンポーネントの交換を完了した後は 208 ページの「計算ノードへの PCIe 拡張ノードの再取り付け」に移動してください。

エアー・バッフルの交換

エアー・バッフルの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

エアー・バッフルの取り外し

以下の手順を使用して、エアー・バッフルを取り外します。

エアー・バッフルを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63 ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。

エアー・バッフルを取り外すには、次のステップを実行してください。



図139. エアー・バッフルの取り外し

ステップ1. リリース・ラッチを左右にわずかに押し、ノードからエアー・バッフルを持ち上げます。

注意:冷却と通気を確保するため、ノードの電源をオンにする前にエアー・バッフルを元の 位置に戻してください。エアー・バッフルを取り外した状態でノードを作動させると、ノー ド・コンポーネントが損傷する可能性があります。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

エアー・バッフルの取り付け

以下の手順を使用して、エアー・バッフルを取り付けます。

エアー・バッフルを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。

3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。

4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。

エアー・バッフルを取り付けるには、次のステップを実行してください。



図140. エアー・バッフルの取り付け

ステップ1. エアー・バッフルのタブをシャーシ両側のバッフル・スロットに位置合わせし、エアー・ バッフルをノード内に下ろします。エアー・バッフルを下に押して、しっかりと収まった状 態にします。

注意:

- 冷却と通気を確保するため、ノードの電源をオンにする前にエアー・バッフルを再取り付けしてください。エアー・バッフルを取り外した状態でノードを作動させると、ノード・コンポーネントが損傷する可能性があります。
- エアー・バッフルの下部にひっかかる可能性があるため、ケーブルがノードの側面の壁 に沿って配線されているかどうかに注意してください。

このエアー・バッフルを取り付けたら、以下のステップを実行します。

- 1. 計算ノード・カバーを再取り付けします(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。
- 2. 計算ノードを再び取り付けます (71 ページの「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」 を参照)。
- 3. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

CMOS バッテリー (CR2032) の交換

CMOS バッテリー (CR2032)の取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

CMOS バッテリーの取り外し

以下の情報を使用して、CMOS バッテリーを取り外します。

起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

• S002



警告:

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフに するものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイ スから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

• S004



警告:

リチウム・バッテリーを交換する場合は、Lenovo 指定の部品番号またはメーカーが推奨する同等タ イプのバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュール がある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してく ださい。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発する おそれがあります。

次のことはしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C (212°F) 以上に加熱する
- 修理または分解する

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

CMOS バッテリーを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。

以下の注では、バッテリーの交換時に考慮すべき事項について説明します。

- Lenovo は安全性を考慮してこの製品を設計しました。リチウム・バッテリーは適切に取り扱い、危険 を避ける必要があります。バッテリーを交換するときは、以下の指示に従ってください。
- オリジナルのリチウム・バッテリーを、重金属バッテリーまたは重金属コンポーネントを含むバッテリーに交換する場合、以下の環境上の考慮事項に配慮する必要があります。重金属を含むバッテリーおよび蓄電池は、通常の家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。製造者、流通業者、または販売代理人によって無料で回収され、再利用されるか、正しい方法で廃棄されます。
- バッテリーの交換後は、ソリューションを再構成し、システム日付と時刻を再設定する必要があります。

CMOS バッテリーを取り外すには、以下のステップを実行してください。



図141. CMOS バッテリーの取り外し

- ステップ1. CMOS バッテリーの取り外し:
 - a. 指の爪で、バッテリー・クリップの上部を押してバッテリーから離します。バッテリーは 解放されると持ち上がります。
 - b. 親指と人差し指を使用してバッテリーをソケットから持ち上げます。

注意:過度の力でバッテリーを持ち上げないでください。正しくバッテリーを取り外さないと、システム・ボード上のソケットが損傷する可能性があります。ソケットが損傷すると、システム・ボードの交換が必要になる場合があります。

ステップ2. CMOS バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

CMOS バッテリーの取り付け (CR2032) CMOS バッテリーを取り付けるには、この情報を使用します。

起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

• S002



警告:

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフに するものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイ スから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

• <u>S004</u>



警告:

リチウム・バッテリーを交換する場合は、Lenovo 指定の部品番号またはメーカーが推奨する同等タ イプのバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュール がある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してく ださい。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発する おそれがあります。

次のことはしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C (212°F) 以上に加熱する
- 修理または分解する

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

CMOS バッテリーを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63 ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。

以下の注では、ノード内でシステム・バッテリーを交換するときに考慮する必要のある事項につい て説明します。

- システム・バッテリーを交換するときは、同じ製造元の同じタイプのリチウム・バッテリーと交換する必要があります。
- システム・ボード・バッテリーの交換後は、ノードを再構成し、システム日付と時刻をリセットしなければなりません。
- 起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

CMOS バッテリーを取り付けるには、以下のステップを実行します。

- ステップ1. 交換用バッテリーに付属の特殊な取り扱いや取り付けの説明書があれば、それに従ってく ださい。
- ステップ2. 新しい CMOS バッテリーを次のように挿入します。
 - a. バッテリーの向きを、プラス側が上を向くようにします。
 - b. バッテリーを斜めにして、バッテリーをバッテリー・クリップの反対側のソケットに挿 入できるようにします。



図142. CMOS バッテリーの取り付け

c. バッテリーをソケットの中に押し下げ、定位置に収めます。バッテリー・クリップにバッ テリーがしっかり収まっているか確認します。

CMOS バッテリーを取り付けた後、以下のステップを実行してください。

- 1. 計算ノード・カバーを再取り付けします(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。
- 2. 計算ノードを再び取り付けます (71 ページの「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」 を参照)。
- 3. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

計算ノード・カバーの交換

計算ノード・カバーの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

計算ノード・カバーの取り外し

計算ノード・カバーを取り外すには、以下の手順を実行してください。

S014



警告:

危険な電圧、電流、エネルギー・レベルが存在する可能性があります。ラベルが貼られている場所のカ バーを外すことが許されるのはトレーニングを受けたサービス技術員だけです。

S033



警告:

危険な電力が存在します。金属とショートさせると熱を発生し、金属の飛散、やけど、またはその両方を 引き起こす可能性のある危険な電力の電圧です。

計算ノード・カバーを取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. エンクロージャーからノードを取り外します。67ページの「エンクロージャーからの計算ノード の取り外し」を参照してください

計算ノード・カバーを取り外すには、以下のステップを実行してください。



図143. 計算ノード・カバーの取り外し

ステップ1. ノード・カバーの上部でカバー・リリース・ラッチを押します。

ステップ2. カバーがノードから外れるまでノード背面方向にカバーをスライドさせます。次に、カバーをノードから持ち上げます。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

計算ノード・カバーの取り付け 計算ノード・カバーを取り付けるには、以下の手順を実行してください。

S014



警告:

危険な電圧、電流、エネルギー・レベルが存在する可能性があります。ラベルが貼られている場所のカ バーを外すことが許されるのはトレーニングを受けたサービス技術員だけです。

<u>S033</u>



警告:

危険な電力が存在します。金属とショートさせると熱を発生し、金属の飛散、やけど、またはその両方を 引き起こす可能性のある危険な電力の電圧です。

計算ノード・カバーを取り付ける前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63 ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. すべてのコンポーネントが正しく取り付けられ、固定されているか、およびノード内のツールまたは 部品が緩んでいないかチェックしてください。
- 4. すべての内部ケーブルが正しく配線されていることを確認します。42ページの「内部ケーブルの配線」を参照してください。
- 5. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。

計算ノード・カバーを取り付けるには、以下のステップを実行してください。



図144. 計算ノード・カバーの取り付け

注:カバーを前方にスライドさせる前に、カバーの前面、背面、および側面のすべてのタブが側面の壁と 正しくかみ合っていることを確認します。ピンがエンクロージャーと正しくかみ合っていないと、次回 カバーを取り外すのが非常に困難になります。

ステップ1. カバー・ピンをノードの側面の壁にある溝に位置合わせし、ノードの上部にカバーを置きます。

注:図に示すようにカバーの前面をノードの線に合わせると、カバーを正しく取り付けやす くなります。

ステップ2. カバーが所定の位置に固定されるまでカバーを前方にスライドさせます。

ノード・カバーを取り付けた後、以下のステップを実行してください。

- 1. 計算ノードを再び取り付けます (71 ページの「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」 を参照)。
- 2. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

メモリー・モジュールの交換

メモリー・モジュールの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

メモリー・モジュールの取り外し

以下の情報を使用して、メモリー・モジュールを取り外します。このセクションは DRAM DIMM と DCPMM の両方に適用されます。

メモリー・モジュールを取り外す前:

- アプリ・ダイレクト・モードまたは混在メモリー・モードで DCPMM を取り外す場合、必ず以下 を行ってください。
 - a. 保存したデータをバックアップする。
 - b. アプリ・ダイレクト容量がインターリーブされている場合:
 - 1) オペレーティング・システムのすべての作成済み名前空間とファイルシステムを削除します。
 - 2) 取り付けられているすべての DCPMM で安全な消去を実行します。「Intel Optane DCPMM」 → 「セキュリティー」→ 「押して、消去を確定します」に進み、安全な消去を実行します。

注:パスフレーズで1つ以上のDCPMMが保護されている場合、安全な削除を実行する前に、すべてのユニットのセキュリティーが無効になっていることを確認します。パスフレーズを紛失したり忘れたりした場合、Lenovoサービスに連絡してください。

アプリ・ダイレクト容量が非インターリーブの場合:

- 1) オペレーティング・システムで交換される DCPMM ユニットの名前空間およびファイルシ ステムを削除する。
- 2) 交換する DCPMM ユニットで安全な消去を実行する。「インテル Optane DCPMM」→「セ キュリティー」→「押して、消去を確定します」に進み、安全な消去を実行します。
- 2. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63 ページの「取り付けのガイドライン」
- 3. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 4. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 5. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。
- 6. エアー・バッフルを取り外します(141ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照)。

注意:メモリー・モジュールは静電気放電の影響を受けやすく、特別な取り扱いが必要です。65 ページの「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」の標準のガイドライン以外に、以下の指示に従ってください。

メモリー・モジュールの取り外しまたは取り付けの際には、必ず静電放電ストラップを着用してください。静電気放電グローブも使用できます。

- 2つ以上のメモリー・モジュールを接触させないでください。保管中にメモリー・モジュールを直接重ねて積み重ねないでください。
- 金色のメモリー・モジュール・コネクターの接点に触れたり、これらの接点をメモリー・モジュール・ コネクターのエンクロージャーの外側に接触させたりしないでください。
- メモリー・モジュールを慎重に扱ってください。メモリー・モジュールを曲げたり、ねじったり、落としたりしないでください。

メモリー・モジュールを取り外すには、次のステップを実行してください。



図145. メモリー・モジュールの取り外し

ステップ1. 慎重にメモリー・モジュール・コネクターの各端にある保持クリップを下に押し、メモ リー・モジュールを取り外します。

> **注意**:保持クリップを破損したり、メモリー・モジュール・コネクターを損傷しないよう に、クリップは丁寧に開閉してください。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

メモリー・モジュールの取り付け

以下の情報を使用して、メモリー・モジュールを取り付けます。このセクションは DRAM DIMM と DCPMM の両方に適用されます。

メモリーの構成およびセットアップについて詳しくは、*セットアップ・ガイド*の「メモリー・モジュール の取り付けの規則および順序」を参照してください。

メモリー・モジュールを取り付ける前:

- 1. 初めて DCPMM をインストールする場合は、「*セットアップ・ガイド*」の「DC Persistent Memory Module (DCPMM) のセットアップ」の指示に従い、システムが DCPMM をサポートできるよう にします。
- 2. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 3. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 4. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 5. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。
- 6. エアー・バッフルを取り外します(141ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照)。

注意:メモリー・モジュールは静電気放電の影響を受けやすく、特別な取り扱いが必要です。65ページの「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」の標準のガイドライン以外に、以下の指示に従ってください。

- メモリー・モジュールの取り外しまたは取り付けの際には、必ず静電放電ストラップを着用してください。静電気放電グローブも使用できます。
- 2つ以上のメモリー・モジュールを接触させないでください。保管中にメモリー・モジュールを直接重ねて積み重ねないでください。
- 金色のメモリー・モジュール・コネクターの接点に触れたり、これらの接点をメモリー・モジュール・ コネクターのエンクロージャーの外側に接触させたりしないでください。
- メモリー・モジュールを慎重に扱ってください。メモリー・モジュールを曲げたり、ねじったり、落としたりしないでください。

次の図は、システム・ボード上のメモリー・モジュール・コネクターの位置を示しています。次の図は、 システム・ボード上のメモリー・モジュール・コネクターの位置を示しています。



図 146. システム・ボードのメモリー・モジュール・コネクターの位置

メモリー・モジュールを取り付けるには、次の手順を実行してください。

重要:メモリー・モジュールを取り付ける前に、メモリー・ミラーリング、メモリー・ランク・スペアリ ング、または独立メモリー・モードを実行しているかどうかによって、必須の取り付け順序を理解してい ることを確認します。必須の取り付け順序については、「*セットアップ・ガイド*」の「メモリー・モ ジュールの取り付け順序」を参照してください。

ステップ1.メモリー・モジュール・コネクター両端にある保持クリップを開きます。

注意:

メモリー・モジュールは静電気の影響を受けやすいデバイスです。パッケージを開く前に、アースする必要があります。

保持クリップを破損したり、メモリー・モジュール・コネクターを損傷しないように、クリップは丁寧に開閉してください。



図147. メモリー・モジュールの取り付け

- ステップ2. メモリー・モジュールが入っている静電防止パッケージを、ノードの外側の塗装されていない金属面に接触させます。次に、メモリー・モジュールをパッケージから取り出します。
- ステップ3. 位置合わせスロットと位置合わせタブの位置が正しく合う方向にメモリー・モジュール を向けます。
- ステップ4. メモリー・モジュールの両端をメモリー・モジュールコネクターの両端のスロットに位置合わせして、メモリー・モジュールをコネクターに挿入します。
- ステップ5. メモリー・モジュールの両端に同時に圧力を加えて、メモリー・モジュールをコネクターに まっすぐ押し下げ、しっかり押し込みます。メモリー・モジュールがコネクターにしっかり 収まると、保持クリップがカチッという音を立て、ロック位置に固定されます。

注:メモリー・モジュールと保持クリップの間にすき間がある場合は、メモリー・モジュー ルが正しく挿入されていません。保持クリップを開いてメモリー・モジュールを取り外し、 挿入し直してください。

ステップ6. 取り外したすべてのケーブルを再接続します。

メモリー・モジュールを取り付けた後、以下の手順を実行します。

- 1. エアー・バッフルを再度取り付けます(142ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照)。
- 2. 計算ノード・カバーを再取り付けします(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。
- 3. 計算ノードを再び取り付けます(71ページの「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」 を参照)。
- 4. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。
- 5. DCPMM を取り付けた場合
 - a. システム・ファームウェアを最新のバージョンに更新します(「*セットアップ・ガイド*」の 「ファームウェアの更新」を参照してください)。
 - b. すべての DCPMM ユニットのファームウェアが最新バージョンであることを確認します。そうで ない場合は、最新バージョンに更新します (https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/ update_fw.html を参照してください)。

- c. DCPMM および DRAM DIMM を構成します(「セットアップ・ガイド」の「DC 永続性メモリー・ モジュール (DCPMM)の構成」を参照してください)。
- d. 必要な場合、バックアップされたデータを復元します。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ドライブの交換

ドライブの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

ホット・スワップ・ドライブの取り外し

ドライブを取り外すには、この手順を使用します。

ドライブを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. ドライブをノードから取り外す前に、特に RAID アレイの一部である場合は、必ずドライブ上の データを保管したことを確認します。

注意:

- システムを適切に冷却するために、各ベイにドライブかフィラー・パネルを取り付けない状態で、2分を超えてソリューションを動作させないでください。
- ドライブ、ドライブ・コントローラー(システム・ボードに組み込まれたコントローラーを含む)、ドラ イブ・バックプレーン、またはドライブ・ケーブルを変更する前に、ドライブに保管されているすべて の重要なデータをバックアップしてください。
- RAID アレイのいずれかのコンポーネントを取り外す前には、すべての RAID 構成情報をバック アップしてください。
- 1つ以上のNVMeソリッド・ステート・ドライブを取り外す場合は、OSで事前に無効にします。

ライブを取り外すには、次のステップを実行してください。



図148. ドライブの取り外し

ステップ1. ラッチをスライドさせてドライブ・ハンドルのロックを解除します。 ステップ2. ハンドルをつかんで、ドライブをドライブ・ベイから引き出します。

ドライブを削除した後:

- 1. ドライブ・ベイ・フィラーまたは交換用ドライブを取り付けます (155 ページの「ホット・スワッ プ・ドライブの取り付け」を参照)。
- 2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ホット・スワップ・ドライブの取り付け

ドライブを取り付けるには、この手順を使用します。

ドライブを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63 ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. ドライブが入っている帯電防止パッケージをソリューションの塗装されていない金属面に接触させま す。次に、ドライブをパッケージから取り出し、それを帯電防止面の上に置きます。

以下に、ノードがサポートするドライブのタイプの説明と、ドライブを取り付けるときに考慮すべき事項を示します。サポートされるドライブのリストについては、https://serverproven.lenovo.com/を参照してください。

- この章の説明のほかに、ドライブに付属の資料に記載されている説明に従ってください。
- ノードごとに最大6個のホット・スワップ SAS/SATA 2.5 型ドライブを取り付けることができます。
- ソリューションの電磁気干渉 (EMI) 保全性および冷却は、すべてのベイと PCI および PCI Express ス ロットをカバーするか、占拠することによって保護されます。ドライブ、あるいは PCI または PCI

Express アダプターを取り付けるときは、後で装置を取り外す場合に備えて、ベイ、あるいは PCI または PCI Express アダプター・スロット・カバーから外した EMC シールドとフィラー・パネルを 保管しておきます。

 ノードでサポートされているオプションのデバイスの詳しいリストについては、 https://serverproven.lenovo.com/ を参照してください。

ドライブを取り付けるには、以下のステップを実行してください。

注:ドライブが1つのみの場合は、ベイ0(左上)に取り付ける必要があります。



図149. ドライブの取り付け

ステップ1. ドライブのドライブ・ベイへの取り付け:

- a. 必ず、トレイ・ハンドルを「開(ロック解除)」位置にします。
- b. ドライブをベイ内のガイド・レールと位置合わせします。
- c. ドライブがベイの中で止まるまで、慎重にベイの中に押し込みます。
- d. トレイ・ハンドルを「閉」位置 (ロック位置) に回転させると、カチッという音が聞こ えます。
- e. ドライブの状況 LED をチェックして、ドライブが正しく作動しているか確認します。 ドライブの黄色のドライブ・ステータス LED が点灯したままの場合は、ドライブに障 害があり、交換する必要があります。緑色のドライブ活動 LED が点滅している場合、 そのドライブはアクセスされています。

ステップ2. 追加のドライブを取り付ける場合は、ここで実行してください。

すべてのドライブを取り付けた後、以下のステップを実行してください。

1. RAID アダプターを使用してノードが RAID 操作用に構成されている場合は、ドライブを取り付けた 後にディスク・アレイを再構成する必要があります。RAID 操作の詳細と、RAID アダプターを使用 するための詳細な資料に関しては、RAID アダプターの資料を参照してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ドライブ・バックプレーンの交換

ドライブ・バックプレーンの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

ドライブ・バックプレーンの取り外し

ドライブ・バックプレーンを取り外すには、この情報を使用します。

ドライブ・バックプレーンを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。
- 5. ドライブあるいはフィラーをノードからわずかに引き出し、ドライブ・バックプレーンから外し ます (154 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り外し」または 159 ページの「ドライ ブ・ベイ・ブランクの取り外し」を参照)。

ドライブ・バックプレーンを取り外すには、次のステップを実行してください。



図150. ドライブ・バックプレーンの取り外し

ステップ1. システム・ボードから電源ケーブルを取り外します。

- ステップ2. すべての信号ケーブルをバックプレーンから切り離します。
- ステップ3.2つのラッチを引き、バックプレーンを持ち上げてバックプレーンをノードから取り外します。
- ステップ4. 周囲センサー・ケーブルを取り外します。
- ステップ5. 電源ケーブルをバックプレーンから外します。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ドライブ・バックプレーンの取り付け

ドライブ・バックプレーンを取り付るには、この情報を使用します。

ドライブ・バックプレーンを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」

2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。

- 3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。
- 5. ドライブあるいはフィラーをノードからわずかに引き出し、ドライブ・バックプレーンから外します (154 ページの「ホット・スワップ・ドライブの取り外し」を参照)。

バックプレーンの詳しい概要については、33 ページの「2.5 型ドライブ・バックプレーン」を参照 してください。

重要:

- 同じエンクロージャーに4ドライブ・バックプレーンのノードと6ドライブ・バックプレーンのノー ドを混在させないでください。4ドライブ・バックプレーンと6ドライブ・バックプレーンを混在さ せると、冷却が不均衡になることがあります。
- 2. 4 個の 2.5 型 NVMe バック プレーンを取り付ける前に、2 個のプロセッサーが取り付けられている ことを確認します。

ドライブ・バックプレーンを取り付けるには、次のステップを実行してください。



図 151. ドライブ・バックプレーンの取り付け

ステップ1. 周囲センサー・ケーブルを接続します。 ステップ2. バックプレーンを、ノードの側面の壁にあるバックプレーン・スロットと位置合わせします。

158 ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

ステップ3. バックプレーンをシャーシのスロット内に下ろし、2つのラッチを押します。

注:周囲センサー・ケーブルが下部バックプレーン上のスロットを通して配線されている ことを確認します。

ステップ4. 必要なケーブルをすべて接続します。詳細なケーブルの配線については、42ページの「内部 ケーブルの配線」を参照してください。

ドライブ・バックプレーンを取り付けた後は、次のステップを実行してください。

- 1. ドライブとフィラー・パネルを再取り付けします (155 ページの「ホット・スワップ・ドライ ブの取り付け」を参照)。
- 2. エアー・バッフルを取り外した場合は、再取り付けします (142 ページの「エアー・バッフルの 取り付け」を参照)。
- 3. 計算ノード・カバーを再取り付けします(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。
- 4. 計算ノードを再び取り付けます (71 ページの「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」 を参照)。
- 5. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ドライブ・ベイ・ブランクの交換

2.5型ドライブ・ベイ・ブランクの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

注:2.5型ドライブ・ベイ・ブランクは、ドライブ・バックプレーンの空のドライブ・ベイに適用されま すが、ドライブ・ベイ・ブランク・パネルは2.5型4ドライブ・ホット・スワップ・バックプレーン の横にある空のベイに適用されます。2つのコンポーネントを見分けるには、35ページの「部品リス ト」を参照してください。

ドライブ・ベイ・ブランクの取り外し

ドライブ・ベイ・ブランクを取り外すには、この手順を使用します。

ドライブ・ベイ・ブランクを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 3. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。

ドライブ・ベイ・ブランクを取り外すには、次のステップを実行してください。

- ステップ1. ドライブ・ベイ・ブランクを固定しているねじにアクセスできるようにノードを向きを変え ます。適切な向きを調べるには、次の図を参照してください。
- ステップ2. 図のように、ねじを取り外します。
- ステップ3. (バック プレーン近くの) ノード背面からブランクを前方に押してバックプレーンから外します。
 - ドライブ・ベイ0および1のドライブ・ベイ・ブランクの場合



図152. ドライブ・ベイ・ブランク(ドライブ・ベイ0および1内)の取り外し

ドライブ・ベイ2のドライブ・ベイ・ブランクの場合



図 153. ドライブ・ベイ・ブランク (ドライブ・ベイ 2)の取り外し

ドライブ・ベイ3のドライブ・ベイ・ブランクの場合
注:次の図は、ノードの底面を示しています。



図 154. ドライブ・ベイ・ブランク (ドライブ・ベイ 3)の取り外し

ドライブ・ベイ4および5のドライブ・ベイ・ブランクの場合



図 155. ドライブ・ベイ・ブランク (ドライブ・ベイ 4 および 5 内) の取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

ドライブ・ベイ・ブランクの取り付け

ドライブ・ベイ・ブランクを取り付けるには、この手順を使用します。

ドライブ・ベイ・ブランクを取り付ける前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」

- 2. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 3. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。

ドライブ・ベイ・ブランクを取り付けるには、次のステップを実行してください。

- ステップ1.フィラーのねじ穴がノードの穴の位置と合うまでドライブ・ベイにブランクをスライドさ せます。
- ステップ2. ねじを締めます。
 - ドライブ・ベイ0および1のドライブ・ベイ・ブランクの場合



図156. ドライブ・ベイ・ブランク(ドライブ・ベイ0および1)の取り付け

• ドライブ・ベイ2のドライブ・ベイ・ブランクの場合



図 157. ドライブ・ベイ・ブランク (ドライブ・ベイ 2)の取り付け

ドライブ・ベイ3のドライブ・ベイ・ブランクの場合

注:次の図は、ノードの底面を示しています。



図 158. ドライブ・ベイ・ブランク (ドライブ・ベイ 3)の取り付け

ドライブ・ベイ4および5のドライブ・ベイ・ブランクの場合



図 159. ドライブ・ベイ・ブランク (ドライブ・ベイ 4 および 5) の取り付け

ドライブ・ベイ・ブランクを取り付けた後、以下の手順を実行します。

- 1. 計算ノード・カバーを再取り付けします(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。
- 2. 計算ノードを再び取り付けます (71ページの「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」 を参照)。

KVM ブレークアウト・モジュールの交換

KVM ブレークアウト・モジュールの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

KVM ブレークアウト・モジュールの取り外し

ブレークアウト・モジュールを取り外すには、この情報を使用します。

KVM ブレークアウト・モジュールを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。
- 5. エアー・バッフルを取り外します(141ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照)。

KVM ブレークアウト・モジュールを取り外すには、次のステップを実行します。 右 KVM ブレークアウト・モジュール (4 台の 2.5 型ドライブ・モデル用)



図 160. 右 KVM ブレークアウト・モジュールの取り外し

表 54. 右 KVM ブレークアウト・モジュールの取り外しのコンポーネント

|--|

左 KVM ブレークアウト・モジュール (6 台の 2.5 型ドライブ・モデル用)



図161. 左ブレークアウト・モジュールの取り外し

表 55. 左 KVM ブレークアウト・モジュールの取り外しのコンポーネント

1 信号ケーブル (短)	2 信号ケーブル(長)

ステップ1. ねじを緩めます。

ステップ2. システム・ボードからすべてのケーブルを取り外します。

ステップ 3. 計算ノードの背面から KVM ブレークアウト・モジュールを押し、計算ノードの外にスライ ドさせます。

> **注**: バックプレーンまたはドライブ・ベイの開口部を通してケーブルを配線するときは 注意してください。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

KVM ブレークアウト・モジュールの取り付け

KVM ブレークアウト・モジュールを取り付けるには、この情報を使用します。

KVM ブレークアウト・モジュールを取り付ける前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。

3. ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。

4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。

5. エアー・バッフルを取り外します(141ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照)。

KVM ブレークアウト・モジュールを取り付けるには、次のステップを実行します。 ステップ1. 必要なケーブルをすべて KVM ブレークアウト・モジュールに接続します。 ステップ2. ドライブ・ベイとドライブ・バックプレーンを通してケーブルを慎重に配線します。

• 右 KVM ブレークアウト・モジュール (4 台の 2.5 型ドライブ・モデル用)



図 162. 右 KVM ブレークアウト・モジュールの取り付け

表 56. 右 KVM ブレークアウト・モジュールの取り付けのコンポーネント

1 信号ケーブル(長) 2 信号ケーブル(短)

注意:正しく取り付けることができるように、USB 3.0 コネクターが図のように右側にあることを確認します。



図 163. KVM ブレークアウト・モジュール

表 57. KVM ブレークアウト・モジュール

|--|

• 左 KVM ブレークアウト・モジュール (6 台の 2.5 型ドライブ・モデル用)



図164. 左 KVM ブレークアウト・モジュールの取り付け

表 58	左 KVM フ	<i>ブレークア</i>	ウト・	モジュー	・ルの取り	付けのコン	レポーネン	ト
------	---------	--------------	-----	------	-------	-------	-------	---

	1 信号ケーブル (短)	2 信号ケーブル(長)
--	--------------	-------------

注意:正しく取り付けることができるように、USB 3.0 コネクターが図のように右側にあることを確認します。



図 165. KVM ブレークアウト・モジュール

表 59. KVM ブレークアウト・モジュール

1 KVM コネクター	2 USB 3.0 コネクター

- ステップ3. KVM ブレークアウト・モジュールをノードに挿入します。
- ステップ4. ねじを締めます。
- ステップ5. 次の図に示すように、必要なケーブルをコネクターに接続します。

注:計算ノードの側にあるプラスチック・ケーブル・ガイドでケーブルを管理します。

• 右 KVM ブレークアウト・モジュール (4 台の 2.5 型ドライブ・モデル用)



図 166. 右 KVM ブレークアウト・モジュールのケーブル配線

表 60. 右 KVM ブレークアウト・モジュールのケーブル配線のコンポーネント

1 信号ケーブル(長)	3 KVM ブレークアウト・ケーブル・コネク ター
2 5 内部ケーブル管理バスケット	4 USB コネクター
6 信号ケーブル (短)	

• 左 KVM ブレークアウト・モジュール (6 台の 2.5 型ドライブ・モデル用)



図 167. 左 KVM ブレークアウト・モジュールのケーブル配線

168 ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

表 61. 左 KVM ブレークアウト・モジュールのケーブル配線のコンポーネント

1 信号ケーブル (短)	3 KVM ブレークアウト・ケーブル・コネク ター
2 5 内部ケーブル管理バスケット	4 USB コネクター
6 信号ケーブル(長)	

注:KVM ブレークアウト・ケーブルが接続されている場合、19 mm 以内の USB キーを 使用してください。

KVM ブレークアウト・モジュールを取り付けた後、以下のステップを実行します。

- 1. エアー・バッフルを再度取り付けます(142ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照)。
- 2. ノード・カバーを再び取り付けます(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。
- 3. 計算ノードを再び取り付けます (71 ページの「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」 を参照)。
- 4. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
- 5. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

M.2 バックプレーンの交換

M.2 バックプレーンの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

M.2 バックプレーンの取り外し

M.2 バックプレーンを取り外すには、この情報を使用します。

M.2 バックプレーンを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」

2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。

3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。

4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。

M.2 バックプレーンを取り外すには、次のステップを実行してください。



図168. M.2 バックプレーンの取り外し

ステップ1. M.2 バックプレーンの両端を同時に引き上げて、システム・ボードからバックプレーンを取り外します。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

M.2 バックプレーンの取り付け

M.2 バックプレーンを取り付けるには、この情報を使用します。

M.2 バックプレーンを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。

M.2 バックプレーンを取り付けるには、次のステップを実行してください。



図169. M.2 バックプレーンの取り付け

ステップ1. M.2 バックプレーンの両端にある青いプラスチック製サポート器具の底辺にある開口部を、 システム・ボードのガイド・ピンに合わせて、バックプレーンをシステム・ボード・コネク ターに挿入します。M.2 バックプレーンを押し下げて完全に固定します。

M.2 バックプレーンを取り付けた後は、次のステップを実行してください。

- 1. エアー・バッフルを取り外した場合は、再取り付けします(142ページの「エアー・バッフルの 取り付け」を参照)。
- 2. 計算ノード・カバーを再取り付けします(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。
- 3. 計算ノードを再び取り付けます (71 ページの「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」 を参照)。
- 4. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

M.2 バックプレーンの M.2 ドライブの交換

M.2 バックプレーンに対して M.2 ドライブの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

M.2 バックプレーンの M.2 ドライブの取り外し

M.2 ドライブの M.2 バックプレーンを取り外すには、この情報を使用します。

M.2 ドライブの M.2 バックプレーンを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」

- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。
- 5. M.2 バックプレーンを取り外します (169ページの「M.2 バックプレーンの取り外し」を参照)。

M.2 ドライブを M.2 バックプレーンから取り外すには、次のステップを実行してください。



図170. M.2 ドライブの取り外し

ステップ1. 保持器具の両側面を押して後方にスライドさせ、M.2 バックプレーンから M.2 ドライブ を緩めます。

注:M.2 バックプレーンに2台のM.2 ドライブがある場合は、保持器具を後方にスライドさせると、両方とも外側に解放されます。

ステップ2. M.2 ドライブを M.2 バックプレーンから離すように回転させることで取り外し、斜めに (約 30 度) コネクターから引き抜きます。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

M.2 バックプレーンへの M.2 ドライブの取り付け

M.2 ドライブを M.2 バックプレーンに取り付けるには、この情報を使用します。

M.2 ドライブを M.2 バックプレーンに取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。
5. M.2 バックプレーンを取り外します(169ページの「M.2 バックプレーンの取り外し」を参照)。

M.2 ドライブを M.2 バックプレーンを取り付けるには、次のステップを実行してください。 ステップ 1. M.2 バックプレーンの両サイドのコネクターの位置を確認します。

注:

- 一部のM.2バックプレーンは、2台の同じM.2ドライブをサポートします。2台のドライブが取り付けられている場合は、保持器具を前方へスライドさせてドライブを固定するときに、位置を合わせて両方のドライブを保持してください。
- まず、スロット0に M.2 ドライブを取り付けます。



図171. M.2 ドライブ・スロット

表 62. M.2 ドライブ・スロット

|--|

ステップ2. M.2 ドライブをコネクターに斜め(約30度)に挿入し、切り欠きが保持器具の縁にはまる まで倒します。次に、保持器具を前方(コネクター方向)にスライドさせて、M.2 ドライ ブを M.2 バックプレーンに固定します。



図172. M.2 ドライブの取り付け

注意:保持器具を前方へスライドさせる際は、保持器具の2つの小突起がM.2バックプレーンの小穴にはまっていることを確認してください。穴にはまると、柔らかい「カチッ」という音が聞こえます。



図173. M.2 ドライブの取り付け

M.2 ドライブを M.2 バックプレーンを取り付けたら、次のステップを実行してください。

- 1. M.2 バックプレーンを再取り付けします(170ページの「M.2 バックプレーンの取り付け」を参照)。
- 2. 計算ノード・カバーを再取り付けします(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。
- 3. 計算ノードを再び取り付けます (71 ページの「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」 を参照)。
- 4. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

M.2 バックプレーンの保持器具の位置調整方法

M.2 バックプレーンの保持器具の位置を調整するには、この情報を使用します。

- M.2 バックプレーンの保持器具の位置を調整する前に、次のステップを実行してください。1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」

M.2 バックプレーンの保持器具の位置を調整するには、次のステップを実行してください。 動画で見る

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DOlbsCdADcoKQdMB2Uuk-Tで取り付けや取 り外しの工程をビデオでご覧いただけます。

ステップ1. 取り付ける M.2 ドライブのサイズに合わせて、保持器具を取り付ける正しい鍵穴を見つけます。

ステップ2. 保持器具の両サイドを押し、鍵穴の大きく開いた部分まで保持器具を進めて、バックプ レーンから取り外します。

ステップ3. 保持器具を正しい鍵穴に挿入し、突起が穴に入るまで後方にスライドさせます。



プロセッサーおよびヒートシンクの交換

以下の手順を使用して、アセンブルされたプロセッサーとヒートシンク(プロセッサー・ヒートシンク・ モジュール (PHM) と呼ばれています)、プロセッサー、またはヒートシンクを交換します。

注意:プロセッサーまたはヒートシンクを再利用する前に、Lenovoで実証済みのアルコール・クリーニング・パッドおよび熱伝導グリースを使用してください。

重要:プロセッサーは、温度の状態に応じて、発熱を軽減するためにスロットルして一時的に速度を 落とす場合があります。いくつかのプロセッサー・コアが非常に短時間 (100 ミリ秒以下) スロットル する場合、オペレーティング・システム・イベント・ログにのみ記録され、システム XCC のイベン ト・ログには対応するエントリーがない場合があります。この場合、イベントは無視して構いませ ん。プロセッサーの交換は不要です。

プロセッサーとヒートシンクの取り外し

プロセッサーは、計算ノード (プロセッサーおよびヒートシンクを交換する場合にエンクロージャーから 取り外します)の上部からアクセスします。このタスクでは、アセンブルされたプロセッサーとヒートシ ンク (プロセッサー・ヒートシンク・モジュール (PHM) と呼ばれています)、プロセッサー、ヒートシンク の取り外し手順を説明します。これらのタスクすべてに Torx T30 ドライバーが必要です。



注意:

- 各プロセッサー・ソケットには必ずカバーまたは PHM が取り付けられている必要があります。PHM の 取り外しまたは取り付けを行うときは、空のプロセッサー・ソケットをカバーで保護してください。
- プロセッサー・ソケットまたはプロセッサーの接点に手を触れないでください。プロセッサー・ソケットの接点は非常に壊れやすく、簡単に損傷します。プロセッサー接点の皮膚からの油脂などによる汚れは、接触不良の原因になることがあります。
- PHMの取り外しと取り付けは、一度に1つのPHMだけにしてください。システム・ボードで複数のプロセッサーがサポートされている場合は、最初のプロセッサー・ソケットからPHMの取り付けを開始します。
- プロセッサーまたはヒートシンクの熱伝導グリースが、何かと接触することのないようにしてください。何らかの面に接触すると、熱伝導グリースが劣化し、効果がなくなるおそれがあります。熱伝導グリースは、プロセッサー・ソケットの電源コネクターなどのコンポーネントを損傷する可能性があります。指示があるまで、ヒートシンクからグリースのカバーを取り外さないでください。
- 熱伝導グリースは、ヒートシンク上で2年間機能し続けます。新しいヒートシンクを取り付ける場合は、必ず製造日を確認し、熱伝導グリースが引き続き機能するようにしてください。日付が2年以上前の場合は、熱伝導グリースを交換して、装着に問題が発生しないようにしてください。

PHM を取り外す前に:

注:ご使用のシステムのヒートシンク、プロセッサー、プロセッサー保持器具は、図と異なる場合が あります。

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」

2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。

- 3. シャーシから計算ノードまたは計算拡張ノード・アセンブリーを取り外します(67 ページの「エンク ロージャーからの計算ノードの取り外し」または82 ページの「エンクロージャーからの計算拡張 ノード・アセンブリーの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード、またはPCIe 拡張ノードを取り外します(147 ページの「計算ノード・カバーの取り外し」または 206 ページの「計算ノードからの PCIe 拡張ノードの取り外し」を参照)。
- 5. エアー・バッフルを取り外します(141ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照)。



図174. プロセッサーの位置

PHM を取り外すには、次のステップを実行してください。

ステップ1. プロセッサーにT字形のヒートシンクが付属している場合は、ノード側面の2本のねじを取り外します。



図175.T字形ヒートシンクを固定するねじの取り外し

ステップ2. PHM をシステム・ボードから取り外します。



図176. PHMの取り外し

注意:コンポーネントの損傷を避けるために、示されたとおり順序に従って緩めてください。

- a. ヒートシンク・ラベルに*示されている取り外し順序で*プロセッサー・ヒートシンク・モ ジュールの Torx T30 拘束ファスナーを完全に緩めます。
- b. プロセッサー・ソケットからプロセッサー・ヒートシンク・モジュールを持ち上げます。

PHM を取り外した後:

- 1. システム・ボード交換の一部として PHM を取り外す場合は、PHM を脇に置きます。
- 2. コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

プロセッサーおよびヒートシンクの取り付け

このタスクでは、アセンブルされたプロセッサーとヒートシンク (プロセッサー・ヒートシンク・モ ジュール (PHM) と呼ばれています)、プロセッサー、ヒートシンクの取り付け手順を説明します。これら のタスクすべてに Torx T30 ドライバーが必要です。



注意:

- 各プロセッサー・ソケットには必ずカバーまたは PHM が取り付けられている必要があります。PHM の 取り外しまたは取り付けを行うときは、空のプロセッサー・ソケットをカバーで保護してください。
- プロセッサー・ソケットまたはプロセッサーの接点に手を触れないでください。プロセッサー・ソケットの接点は非常に壊れやすく、簡単に損傷します。プロセッサー接点の皮膚からの油脂などによる汚れは、接触不良の原因になることがあります。
- PHMの取り外しと取り付けは、一度に1つのPHMだけにしてください。システム・ボードで複数のプロセッサーがサポートされている場合は、最初のプロセッサー・ソケットからPHMの取り付けを開始します。
- プロセッサーまたはヒートシンクの熱伝導グリースが、何かと接触することのないようにしてください。何らかの面に接触すると、熱伝導グリースが劣化し、効果がなくなるおそれがあります。熱伝導グリースは、プロセッサー・ソケットの電源コネクターなどのコンポーネントを損傷する可能性があります。指示があるまで、ヒートシンクからグリースのカバーを取り外さないでください。
- 熱伝導グリースは、ヒートシンク上で2年間機能し続けます。新しいヒートシンクを取り付ける場合は、必ず製造日を確認し、熱伝導グリースが引き続き機能するようにしてください。日付が2年以上前の場合は、熱伝導グリースを交換して、装着に問題が発生しないようにしてください。

注:

- PHMには、それを取り付けるソケットおよびソケット内の向きを決めるしるしがあります。
- ご使用のシステムでサポートされているプロセッサーのリストについては、https://serverproven.lenovo.com/ を参照してください。システムボードに取り付けるプロセッサーはすべて、速度、コア数、および周 波数が同じでなければなりません。
- 新しい PHM の取り付けまたはプロセッサーの交換前に、システム・ファームウェアを最新レベルに更新します。「*Product_name セットアップ・ガイド*」の「ファームウェアの更新」を参照してください。
- システムで使用できるオプション・デバイスに、特定のプロセッサー要件がある場合があります。詳しくは、オプション・デバイスに付属の資料を参照してください。



図177. プロセッサーの位置

- SD530には、以下のタイプのヒートシンクが該当します。
 - 108 x 108 x 24.5 mm ヒートシンクは、プロセッサー・ソケット1 にのみ該当します。
 - 85 x 108 x 24.5 mm ヒートシンクは、プロセッサー・ソケット2 にのみ該当します。
 - 低電圧構成
 - 108 x 108 x 24.5 mm ヒートシンクは、プロセッサー・ソケット1 にのみ該当します。
 - 85 x 108 x 24.5 mm ヒートシンクは、プロセッサー・ソケット2 にのみ該当します。
 - 高電圧構成
 - **T字形ヒートシンク**は、プロセッサー・ソケット1にのみ該当します。
 - 105 x 108 x 24.5 mm ヒートシンクは、プロセッサー・ソケット 2 にのみ該当します。

PHM をインストールする前に:

注:ご使用のシステムのヒートシンク、プロセッサー、プロセッサー保持器具の外観は、図と若干異 なる場合があります。

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. シャーシから計算ノードまたは計算拡張ノード・アセンブリーを取り外します(67 ページの「エンク ロージャーからの計算ノードの取り外し」または82 ページの「エンクロージャーからの計算拡張 ノード・アセンブリーの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード、またはPCIe 拡張ノードを取り外します (147 ページの 「計算ノード・カバーの取り外 し」または 206 ページの「計算ノードからの PCIe 拡張ノードの取り外し」を参照)。
- 5. エアー・バッフルを取り外します(141ページの「エアー・バッフルの取り外し」を参照)。
- 6. 既存の PHM が取り付けられている場合は取り外します。176 ページの「プロセッサーとヒートシンクの取り外し」を参照してください。

注:交換用のプロセッサーには、長方形および正方形のプロセッサー保持器具が付属しています。長 方形の保持器具は、プロセッサーに取り付けられています。正方形の保持器具は破棄できます。

7. ヒートシンクを交換する場合、プロセッサー ID ラベルを古いヒートシンクから取り外し、新し いヒートシンクの同じ場所に配置します。ラベルは三角の位置合わせマークに最も近いヒート シンクの側面にあります。

ラベルを取り外して新しいヒートシンクに配置できない場合、または輸送時にラベルが損傷した場合、ラベルは油性マーカーを使用して配置されるため、新しいヒートシンクの同じ場所あるプロセッサー ID ラベルからのプロセッサーのシリアル番号を書き留めます。

- ステップ1. プロセッサー・ソケット・カバーがプロセッサー・ソケットに取り付けられている場合は、 カバーの両端の半円に指を置いてシステム・ボードから持ち上げ、カバーを取り外します。
- ステップ2. プロセッサーに T 字形のヒートシンクが付属している場合は、ノード側面に2本のねじでヒートシンクを固定します。



図 178. 2 本のねじによる T 字形のヒートシンクの固定

注:この2本のねじには Phillips #1 ドライバーを使用します。 ステップ3. プロセッサー・ヒートシンク・モジュールをシステム・ボードに取り付けます。



図179. PHM の取り付け

a. プロセッサー・ソケットの三角マークとガイド・ピンを PHM に位置合わせし、PHM を プロセッサー・ソケットに挿入します。

注意:コンポーネントの損傷を避けるために、示されたとおりの順序に従って締め てください。

 b. ヒートシンク・ラベルに示されている取り付け順序で Torx T30 拘束ファスナーを完全に 締めます。ねじを止まるまで締めます。次に、ヒートシンクの下のねじ肩とプロセッ サー・ソケットの間にすき間がないことを目視で確認します。(参考までに、きつく 締めるためにナットに必要なトルクは1.4 から1.6 ニュートン・メーター、12 から14 インチ・ポンドです)。

PHM をインストールした後:

- 1. エアー・バッフルを再度取り付けます(142ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照)。
- 2. 計算ノード・カバー、または PCIe 拡張ノードを再度取り付けます (148 ページの「計算ノード・カバーの取り付け」または 208 ページの「計算ノードへの PCIe 拡張ノードの再取り付け」を参照)。
- 3. 計算ノードまたは計算拡張ノード・アセンブリーを再度取り付けます(71ページの「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」または83ページの「エンクロージャーへの計算拡張ノード・アセンブリーの取り付け」を参照)。
- 4. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。
- 5. ノードの電源をオンにします。

電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

RAID アダプター交換

RAID アダプターの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

計算ノードからの RAID アダプターの取り外し

計算ノードから RAID アダプターを取り外すには、この情報を使用します。

計算ノードから RAID アダプターを取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。
- 3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。
- 4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。

RAID アダプターを計算ノードから取り外すには、以下のステップを実行してください。



図180. RAID アダプターの取り外し

ステップ1. 青色のリリース・ラッチを押します。

- ステップ2. アダプターを傾けてノードから取り外します。
- ステップ3. SAS/SATA ケーブル(最大2本)をアダプターの底面から取り外します。
- ステップ4. PCIe ケーブルをアダプターの底面から取り外します。



図181. ケーブルの取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

RAID アダプターの計算ノードへの取り付け

計算ノードに RAID アダプターを取り付けるには、以下のステップを実行してください。

計算ノードに RAID アダプターを取り付ける前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. タスクを実行しようとしている対応する計算ノードの電源をオフにします。

3. 計算ノードを取り外します(67ページの「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」を参照)。

- 4. 計算ノード・カバーを取り外します(147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照)。
- 5. RAID アダプター・サポート・ブラケットが取り付けられていることを確認します。取り付けられていない場合に、ノードに取り付け、3本のねじで固定します。



図 182. RAID アダプター・サポート・ブラケットの取り付け

- 6. RAID アダプターが入っている帯電防止パッケージをノードの塗装されていない金属面に接触させた 後、パッケージからアダプターを取り出します。
- 7. RAID アダプターを、コンポーネントが上を向くようにして平らで帯電防止された面に置き、アダプ ター・メーカーの説明に従いジャンパーまたはスイッチをセットします。

RAID アダプターを取り付けるには、次のステップを実行してください。



図183. PCle ケーブルの接続

ステップ1. PCIe ケーブルを PCIe スロット1 コネクターから RAID アダプターに接続します。PCIe ス ロット1 コネクターの位置を確認するには、30 ページの「システム・ボードの内部コネ クター」を参照してください。 ステップ2. SAS/SATA ケーブル(最大2本)をRAID アダプターに接続します。



図184. RAID アダプターの取り付け

- ステップ3. アダプターの端をスロットを挿入します。
- ステップ4. アダプターをガイド・ピン 1 に位置合わせします。次に、アダプターを下げて回転させ、 挿入します。

計算ノードに RAID アダプターを取り付けた後、以下のステップを実行してください。

- 1. エアー・バッフルを取り外した場合は、再取り付けします(142ページの「エアー・バッフルの 取り付け」を参照)。
- 2. 計算ノード・カバーを再取り付けします(148ページの「計算ノード・カバーの取り付け」を参照)。
- 3. 計算ノードを再び取り付けます (71 ページの「エンクロージャーへの計算ノードの取り付け」 を参照)。
- 4. 電源 LED をチェックし、高速の点滅と低速の点滅を繰り返してノードの電源をオンにする準備がで きていることを示していることを確認します。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

PCle 拡張ノードでのコンポーネントの交換

PCIe 拡張ノード でコンポーネントの取り外しと取り付けを行うには、以下の情報を使用します。

PCIe 拡張ノードのオプション・キットを取り付ける場合は、214 ページの「計算ノードへの PCIe 拡張 ノードの取り付け」から開始します。

PCle アダプターの交換

ライザー・ケージとの間で PCIe アダプターの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

ライザー・ケージからの PCle アダプターの取り外し

ライザー・ケージから PCIe アダプターを取り外すには、この情報を使用します。

ライザー・ケージから PCIe アダプターを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 計算拡張ノード・アセンブリーがエンクロージャーに取り付けられている場合は、取り外します(82 ページの「エンクロージャーからの計算拡張ノード・アセンブリーの取り外し」を参照)。
- 3. 背面ケーブル・カバーを取り外します(224ページの「背面ケーブル・カバーの取り外し」を参照)。
- 4. PCIe ライザー・アセンブリーを拡張ノードから取り外します (191 ページの「計算拡張ノード・アセンブリーからの PCIe ライザー・アセンブリーの取り外し」を参照)。
- ライザー・ケージから PCIe アダプターを取り外すには、以下のステップを実行します。

ステップ1. アダプターをライザー・ケージに固定しているねじを取り外します。



図185. ライザー・ケージからのアダプターの取り外し

ステップ2. ライザー・ケージのスロットに沿ってアダプターを外側にスライドさせます。

ライザー・ケージから PCIe アダプターを取り外したら、機能しているアダプターをライザー・ケージに 取り付けます (188 ページの「ライザー・ケージへの PCIe アダプターの取り付け」を参照)。それ以外 の場合は、次のステップを実行してください。

- 1. ライザー・ケージのねじを締めます。
- 2. ライザー・ケージ上の2個の拘束ねじを締めて、後で使用できるように拡張ノードに固定します。



図186. フロント・ライザー・ケージの取り付け

3. ライザー・ケージに前部ライザーの各種ケーブルを接続します。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

ライザー・ケージへの PCle アダプターの取り付け

ライザー・ケージに PCIe アダプターを取り付けるには、この情報を使用します。

ライザー・ケージに PCIe アダプターを取り付る前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 計算拡張ノード・アセンブリーがエンクロージャーに取り付けられている場合は、取り外します(82 ページの「エンクロージャーからの計算拡張ノード・アセンブリーの取り外し」を参照)。
- 3. 背面ケーブル・カバーを取り外します(224ページの「背面ケーブル・カバーの取り外し」を参照)。
- アダプターがライザー・ケージに取り付けられている場合、拡張ノード・アセンブリーから PCIe ラ イザー・アセンブリーを取り外し (191ページの「計算拡張ノード・アセンブリーからの PCIe ライ ザー・アセンブリーの取り外し」を参照)、アダプターをライザー・ケージから取り外します (187 ページの「ライザー・ケージからの PCIe アダプターの取り外し」を参照)。ライザー・ケージにアダ プターが取り付けられていない場合、前部ライザー・ケージを取り外す場合はまずライザーの各種 ケーブルを切り離した後、2 個の拘束ねじを緩めてライザー・ケージをノードから取り外します。



図187. ライザー・ケージから前部ライザーの各種ケーブルを切り離し、拡張ノードからライザー・ケージ を取り外す

PCIe アダプターをライザー・ケージに取り付けるには、以下のステップを実行します。

ステップ1. ライザー・ケージにアダプターが取り付けられていない場合、ライザー・ケージからね じを取り外します。



図188. ライザー・ケージからのねじの取り外し

ステップ2. ライザー・ケージ上のスロットにアダプターをスライドさせた後、ねじを締めてアダプ ターを固定します。



図 189. アダプターのライザー・ケージへの取り付け

ステップ3. 図のように、アダプターに付属している補助電源ケーブルを接続します。



図 190. 補助電源ケーブルをアダプター・コネクターに接続する

注意:PCIe アダプターには、1本以上の補助電源ケーブルが付属する場合があります。SD530 専用のケーブルを使用することが非常に重要です。PCIe 拡張ノードのケーブルの端を慎重に 調べ、図と同じであることを確認します。



図 191. SD530 の補助ケーブルのコネクター

注:

- 1. アダプターに付属する補助電源ケーブルは、図と異なる場合があります。
- 2. コネクターの位置は、図と異なる場合があります。
- ライザー・ケージに PCIe アダプターを取り付けた後、以下のステップを実行してください。
- 1. PCIe ライザー・アセンブリー を PCIe 拡張ノードに取り付けます (198 ページの「PCIe 拡張ノード・ アセンブリーへの PCIe ライザー・アセンブリーの取り付け」 を参照)。
- 2. 背面ケーブル・カバーを取り付けます(225ページの「背面ケーブル・カバーの取り付け」を参照)。
- 3. PCIe 拡張ノード・アセンブリーをエンクロージャーに取り付けます (83 ページの「エンクロージャー への計算拡張ノード・アセンブリーの取り付け」を参照)。
- 4. 計算ノードの電源をオンにします。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

PCle ライザー・アセンブリーの交換

PCIe 拡張ノードに対して PCIe ライザー・アセンブリーの取り外しまたは取り付けを行うには、以下の 手順を使用してください。

計算拡張ノード・アセンブリーからの PCle ライザー・アセンブリーの取り外し

計算拡張ノード・アセンブリーから PCIe ライザー・アセンブリー を取り外すには、この情報を使用します。

計算拡張ノード・アセンブリーから PCIe ライザー・アセンブリーを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」

- 2. 計算拡張ノード・アセンブリーがエンクロージャーに取り付けられている場合は、取り外します(82 ページの「エンクロージャーからの計算拡張ノード・アセンブリーの取り外し」を参照)。
- 3. 背面ケーブル・カバーを取り外します(224ページの「背面ケーブル・カバーの取り外し」を参照)。

取り外す PCIe ライザー・アセンブリーに応じて、以下のステップを実行します。

前部 PCle ライザー・アセンブリーの取り外し

ステップ1. 前部ライザー・アセンブリーから PCIe#3-A、PCIe#4-B、ライザーの各種ケーブルを切り離します。



図 192. PCle#3-A、PCle#4-B およびライザー・カードの各種ケーブルの切り離し

ステップ2. 補助電源ケーブル・コネクターのラッチを押し、拡張ノードから切り離します。



図193. 補助電源ケーブルの切り離して前部ライザー・アセンブリーの拘束ねじを緩める

ステップ3. 前部ライザー・アセンブリーを拡張ノードに固定している2本の拘束ねじを緩めます。 ステップ4. 前部ライザー・アセンブリーを拡張ノードから取り外します。



図 194. 前部ライザー・アセンブリーの拡張ノードからの取り外し

後部 PCle ライザー・アセンブリーの取り外し

ステップ1. 拡張ノードに前部ライザー・アセンブリーが取り付けられている場合、拡張ノードから前部 ライザー補助電源ケーブルを切り離します。



図195. 前面ライザー補助電源ケーブルの切り離し

ステップ2. 後部ライザー・アセンブリーから PCIe#1-A、PCIe#2-B、ライザーの各種ケーブルを切り離します。



図196. PCIe#1-A、PCIe#2-B、後部ライザーの各種ケーブル、補助電源ケーブルの切り離し

ステップ3. 補助電源ケーブル・コネクターのラッチを押し、拡張ノードから切り離します。 ステップ4.2本の拘束ねじを緩め、後部ライザー・アセンブリーを拡張ノードから取り外します。



図 197. 後部ライザー・アセンブリーの拡張ノードからの取り外し

PCIe ライザー・アセンブリーを拡張ノードから取り外した後、以下のステップを実行します。

- アダプターが1個しか取り付けられておらず、新しいアダプターを取り付けない場合、後部ライ ザー・スロットにアダプターが取り付けられていることを確認します。取り付けれていない場合 は、以下のステップを実行します。
 - a. 前部ライザー・アセンブリーを取り外します (192 ページの「前部 PCIe ライザー・アセンブ リーの取り外し」を参照)。
 - b. ライザー・アセンブリーのアダプターを持ち、後部ライザー・スロットに取り付けます (201 ページの「後部 PCIe ライザー・アセンブリーの取り付け」を参照)。
 - c. 拡張ノードの横から通気フィラーを取り外し、前部ライザー・スロットの横にあるすき間に配置 します。



図198. 通気フィラーの取り付け

d. ライザー・ケージ上の2個の拘束ねじを締めて、後で使用できるように拡張ノードに固定します。



図199. フロント・ライザー・ケージの取り付け

ライザー・ケージに前部ライザーの各種ケーブルを接続します。

- 2. 背面ケーブル・カバーを取り付けます(225ページの「背面ケーブル・カバーの取り付け」を参照)。
- 3. PCIe 拡張ノード・アセンブリーをエンクロージャーに取り付けます (83 ページの「エンクロージャー への計算拡張ノード・アセンブリーの取り付け」を参照)。
- 4. 計算ノードの電源をオンにします。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

YouTube で手順を参照

PCle 拡張ノード・アセンブリーへの PCle ライザー・アセンブリーの取り付け 計算拡張ノード・アセンブリーに PCle ライザー・アセンブリーを取り付けるには、この情報を使 用します。

計算拡張ノード・アセンブリーに PCIe ライザー・アセンブリーを取り付けるには:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. ライザー・ケージにアダプターが取り付けられていない場合、前部ライザー・ケージを取り外す 場合はまずライザーの各種ケーブルを切り離し、2 個の拘束ねじを緩めてライザー・ケージを拡 張ノードから取り外します。次に、アダプターをライザー・ケージに取り付けます (188 ページの 「ライザー・ケージへの PCIe アダプターの取り付け」を参照)。



図200. ライザー・ケージの取り外し

3. 既存のアダプターに加えて新しいアダプターを取り付ける場合、前部ライザー・スロットの横にある すき間から通気フィラーを取り外し、図のように拡張ノードの横にあるすき間に配置します。



図201. 通気フィラーの取り外し

PCIe ライザー・アセンブリーを PCIe 拡張ノード・アセンブリーに取り付けるには、以下のステップ を実行します。

注:システム冷却適切な場合:

- 取り付けは、後部ライザー・スロットから常に開始します (201 ページの「後部 PCIe ライザー・アセンブリーの取り付け」を参照)。
- アダプターが1つだけ取り付けられている場合、アダプターが後部ライザー・スロットに取り付けられていることを確認し、前部ライザー・スロットの横にあるすき間に通気フィラーを配置してください。

前部 PCle ライザー・アセンブリーの取り付け

ステップ1. 図のように、補助電源ケーブルを狭いウィンドウに通した後、ライザー・アセンブリーを拡張ノードのガイド・ピンに位置合わせして、止まるまで下げます。



図 202. 拡張ノードへの前部ライザー・アセンブリーの取り付け

ステップ2.2本の拘束ねじを締めてライザー・アセンブリーを拡張ノードに固定します。 ステップ3.PCIe#3-Aケーブルを、「A」というラベルが付いているライザー・コネクターに接続します。



図 203. 前部ライザー・アセンブリーへの PCle#3-A、PCle#4-B、ライザーの各種ケーブルの接続

200 ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

ステップ4. PCIe#4-B ケーブルを、「B」というラベルが付いているライザー・コネクターに接続します。 ステップ5. ライザー・アセンブリーにライザーの各種ケーブルを接続します。 ステップ6. 補助電源ケーブルを拡張ノードに接続します。



図 204. 拡張ノードへの補助電源ケーブルの接続

後部 PCle ライザー・アセンブリーの取り付け

ステップ1. 図のように、補助電源ケーブルを狭いウィンドウに通した後、ライザー・アセンブリーを拡張ノードのガイド・ピンに位置合わせして、止まるまで下げます。



図 205. 拡張ノードへの後部ライザー・アセンブリーの取り付け

ステップ2.2本の拘束ねじを締めてライザー・アセンブリーを拡張ノードに固定します。 ステップ3.補助電源ケーブルを拡張ノードに接続します。



図 206. 拡張ノードへの補助電源ケーブルの接続

ステップ4. 拡張ノードに前部ライザー・アセンブリーが取り付けられている場合、拡張ノードから前部 ライザー補助電源ケーブルを切り離します。



図207. 前面ライザー補助電源ケーブルの切り離し

ステップ 5. PCIe#2-B ケーブルを2つの前部ライザー電源コネクターの間に配線し、「B」というラベル の付いたライザー・コネクターに接続します。



図 208. PCIe#1-A および PCIe#2-B ケーブルの配線

ステップ 6. PCIe#1-A ケーブルを 2 つの前部ライザー電源コネクターの間 (PCIe#2-B ケーブルの上) に配線 し、「A」というラベルの付いたライザー・コネクターに接続します。

ステップ7. ライザー・アセンブリーにライザーの各種ケーブルを接続します。



図 209. 後部ライザー・アセンブリーへの PCIe#1-A、PCIe#2-B、ライザーの各種ケーブルの接続

ステップ8. 前部ライザー補助電源ケーブルが以前に切り離されている場合、2 つの前部ライザー電源コ ネクター間にあるすき間に戻してから、PCIe#2-B ケーブルの上に配線して拡張ノードに再 接続します。



図210. 拡張ノードへの前部ライザー補助電源ケーブルの配線

PCIe ライザー・アセンブリーを計算拡張ノード・アセンブリーに取り付けたら、以下のステップを実行します。

1. 取り付けられているアダプターが1つだけの場合、拡張ノードの横から Airflow フィラーを取り外し、前部ライザー・スロットの横にあるすき間に配置します。



図211. エアー・フィラーの取り付け

- 2. 背面ケーブル・カバーを取り付けます(225ページの「背面ケーブル・カバーの取り付け」を参照)。
- 3. PCIe 拡張ノード・アセンブリーをエンクロージャーに取り付けます (83 ページの「エンクロージャー への計算拡張ノード・アセンブリーの取り付け」を参照)。
- 4. すべての計算ノードの電源をオンにします。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

YouTube で手順を参照

PCle 拡張ノードの取り外し/再取り付け

計算ノードに対して PCIe 拡張ノードの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

計算ノードからの PCIe 拡張ノードの取り外し

下部の計算ノードでコンポーネントを交換する前に計算ノードから PCIe 拡張ノード を外すには、この情報を使用します。

計算ノードから PCIe 拡張ノード を外す前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 計算拡張ノード・アセンブリーがエンクロージャーに取り付けられている場合は、取り外します (82 ページの「エンクロージャーからの計算拡張ノード・アセンブリーの取り外し」を参照)。
- 3. 背面ケーブル・カバーを取り外します(224ページの「背面ケーブル・カバーの取り外し」を参照)。

計算ノードから PCIe 拡張ノード を外すには、以下のステップを実行します。

ステップ1. 拡張ノードに前部ライザー・アセンブリーが取り付けられている場合、拡張ノードから前部 ライザー補助電源ケーブルを切り離します。



図212. 前面ライザー補助電源ケーブルの切り離し

ステップ2.4本のPCIeケーブルを切り離します。



図213.4本の PCle ケーブルの切り離し

注:4本のPCIeケーブルがすべて切り離されていることを確認します。

ステップ3. 拡張ノードの前面近くにある2個の拘束ねじを緩めた後、拡張ノードを後方にわずかにス ライドさせて計算ノードから外します。



図214. 計算ノードからの拡張ノードの取り外し

ステップ4. 図のように、計算ノードの横の下部を使って、外した拡張ノードを回転させます。



図215. 拡張ノードを回転させて計算ノードから外す

計算ノードから PCIe 拡張ノードを外したら、計算ノードでのコンポーネントの交換について、141 ページの「計算ノードでのコンポーネントの交換」を参照してください。

計算ノードへの PCle 拡張ノードの再取り付け

計算ノードでコンポーネントを交換した後、計算ノードに PCIe 拡張ノードを再取り付けするには、この情報を使用します。

計算ノードへの PCIe 拡張ノードの再取り付けを行う前に:

1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。

- iii ページの「安全について」
- 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 計算ノードから切り離したすべてのケーブルが再接続されていることを確認します。
- 3. 計算ノードから取り外したすべてのコンポーネント(特にエアー・バッフル)が再取り付けされ ていることを確認します。

PCIe 拡張ノードを計算ノードに再取り付けするには、以下のステップを実行してください。

ステップ1. 拡張ノードの上で計算ノードを回転させます。


図216. 拡張ノードの上で計算ノードを回転させる

ステップ2. 拡張ノードと計算ノードの両方の側面にある三角形を位置合わせした後、拡張ノードを少し 前面にスライドさせて、拡張ノードの前面近くで2個の拘束ねじを締めて固定します。



図217. 計算ノードへの拡張ノードの再取り付け

ステップ 3. PCIe#2-B ケーブルを2つの前部ライザー電源コネクターの間(前部ライザー補助電源ケーブルの下)に配線し、「B」というラベルの付いたライザー・コネクターに接続します。



図 218. PCIe#1-A および PCIe#2-B ケーブルの配線

ステップ4. PCIe#1-A を2つの前部ライザー電源コネクターの間 (PCIe#2-B ケーブルの上) に配線し、 「A」というラベルの付いたライザー・コネクターに接続します。

ステップ 5. PCIe#3-A ケーブルを、「A」というラベルが付いているライザー・コネクターに接続します。



図219.4本の PCle ケーブルの接続

ステップ 6. PCIe#4-B ケーブルを、「B」というラベルが付いているライザー・コネクターに接続します。

PCIe 拡張ノードを計算ノードに再取り付けしたら、以下のステップを実行してください。 1. 前部ライザー補助電源ケーブルが切り離されている場合、拡張ノードに再接続します。



図 220. 拡張ノードへの前部ライザー・アセンブリーの補助ケーブルの再接続

210 ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

- 2. 背面ケーブル・カバーを取り付けます(225ページの「背面ケーブル・カバーの取り付け」を参照)。
- 3. PCIe 拡張ノード・アセンブリーをエンクロージャーに取り付けます (83 ページの「エンクロージャー への計算拡張ノード・アセンブリーの取り付け」を参照)。
- 4. 計算ノードの電源をオンにします。

デモ・ビデオ

YouTube で手順を参照

PCle 拡張ノードの交換

計算ノードに対して PCIe 拡張ノード の取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

計算ノードからの PCle 拡張ノードの取り外し

PCIe 拡張ノードを取り付け先の計算ノードから取り外すには、この情報を使用します。

PCIe 拡張ノード を計算ノードから取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 計算拡張ノード・アセンブリーがエンクロージャーに取り付けられている場合は、取り外します(82 ページの「エンクロージャーからの計算拡張ノード・アセンブリーの取り外し」を参照)。

PCIe 拡張ノードを計算ノードから取り外すには、以下のステップを実行します。

- ステップ1. 背面ケーブル・カバーを取り外します (224 ページの「背面ケーブル・カバーの取り外し」を参照)。
- ステップ2. 両方のライザー・アセンブリーを取り外します(187 ページの「ライザー・ケージからの PCIe アダプターの取り外し」を参照)。
- ステップ3. 拡張ノードの前面近くにある2個の拘束ねじを緩めた後、拡張ノードを後方にわずかにス ライドさせて計算ノードから外します。



図 221. 計算ノードからの拡張ノードの取り外し

ステップ4. 図のように、計算ノードの横の下部を使って、外した拡張ノードを回転させます。



図 222. 拡張ノードを回転させて計算ノードから外す

ステップ 5.4 本の PCIe ケーブルを拡張ノードの底面から取り外します。



図 223. 4 本の PCIe ケーブルの拡張ノードの底面からの取り外し

- ステップ 6. 必要に応じて、以下のステップを実行してケーブル・ブラケットを計算ノードから取り外し てください。
 - a. ケーブル・ブラケットの角と端に注意しながら、2本の PCIe ケーブルを一度に1つず つケーブル・ブラケットから慎重にスライドさせます。
 - b. ねじとケーブル・ブラケットを取り外します。



図224. 計算ノードからのケーブル・ブラケットの取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

計算ノードへの PCle 拡張ノードの取り付け

PCIe 拡張ノードを計算ノードに取り付けるには、この情報を使用します。

PCIe 拡張ノード を計算ノードに取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」

2. 計算ノード構成が以下の要件を満たしていることを確認します。

- 計算ノードには RAID アダプターを取り付けることはできません。
- 4ドライブ・バックプレーンのみがサポートされます。
- 計算ノードに 12 個を超える DIMM を取り付けることはできません。
- GPU アダプターが2 個取り付けられている場合:
 - a. 計算ノードにプロセッサーが2個必要です。
 - b. 4 ドライブ NVMe バックプレーンはサポートされていません。

PCIe 拡張ノードを計算ノードに取り付けるには、以下のステップを実行してください。

ステップ1. 拡張ノードにケーブル・ブラケットを固定しているねじを取り外し、ケーブル・ブラケットを取り外します。



図225. 拡張ノードからのケーブル・ブラケットの取り外し

ステップ2. 計算ノードの側面からケーブルをわずかに引き、ケーブル・ブラケットのスペースを確保 します。



図 226. ケーブルを引いてケーブル・ブラケットのスペースを確保する

ステップ3. 図のように、ケーブル・ブラケットのフックを計算ノードの側面のスロットに合わせ、止 まるまで下げます。



図227. 計算ノードへのケーブル・ブラケットの取り付け

ステップ4. ケーブル・ブラケットを前方にわずかにスライドさせ、ねじを締めて計算ノードに固定 します。

- ステップ 5. 背面ケーブル・カバー を取り外します (224 ページの「背面ケーブル・カバーの取り外し」を参照)。
- ステップ6. 前部ライザーの各種ケーブルを前部ライザー・ケージから切り離した後、各ライザー・ケージから2個の拘束ねじを緩め、拡張ノードからライザー・ケージを取り外します。

注:アダプターを1個だけ取り付ける場合、後部ライザー・ケージのみを取り外します。



図228. 前部ライザーの各種ケーブルを切り離し、拡張ノードからライザー・ケージを取り外す

ステップ7. 図のように、PCIe#3-A および PCIe#4-B ケーブルを計算ノードをに接続します。



図 229. 計算ノードへの PCIe#3-A および PCIe#4-B ケーブルの接続

注: PCIe ケーブル・コネクターのキャップは、ケーブルを計算ノードまたはライザー・アセンブリーに接続するまで付けたままにします。

ステップ8. 以下の計算ノード構成に基づいて、ケーブルをケーブル・ガイドに通します。

計算ノードが右 KVM ブレークアウト・モジュールに付属している場合、ケーブルを一度 に1つずつ次の順序で通します。

- a. PCIe#3-A ケーブル
- b. PCIe#4-B ケーブル
- c. KVM 信号ケーブル(長)
- d. SAS/SATA ケーブル

計算ノードが右 KVM ブレークアウト・モジュールに付属していない場合、ケーブルを一度 に1つずつ次の順序で通します。

- a. PCIe#3-A ケーブル
- b. PCIe#4-B ケーブル
- c. SAS/SATA ケーブル

注:KVM ブレークアウト・モジュールを取り付けるとき、信号ケーブルが計算ノードの反対側の面にあるケーブル・ガイドを通っていることを確認してください (54 ページの「KVM ブレークアウト・モジュール」を参照)。



図230. ケーブルをケーブル・ガイドおよびケーブル・ブラケットに通す

- ステップ9. ケーブル・ブラケットの角と端に注意しながら、PCIe#3-A および PCIe#4-B ケーブルを一度に 1 つずつケーブル・ブラケットに通します。
- ステップ10.計算ノードに取り付ける他のコンポーネントがある場合は取り付けます(141ページの「計算 ノードでのコンポーネントの交換」を参照)。

注:適切に冷却するため、拡張ノードを計算ノードに取り付ける前にエアー・バッフルに取り 付けられていることを確認します(142ページの「エアー・バッフルの取り付け」を参照)。

ステップ11.ケーブル・ブラケットの横にある拡張ノードの下部を向きます。次に、図のように PCIe#3-A および PCIe#4-B ケーブルを拡張ノードの底面に通します。



図 231. PCIe#3-A および PCIe#4-B ケーブルを拡張ノードに通す

ステップ12.拡張ノードの上で計算ノードを回転させます。



図 232. 拡張ノードの上で計算ノードを回転させる

ステップ13.拡張ノードと計算ノードの両方の側面にある三角形を位置合わせした後、拡張ノードを少し 前面にスライドさせて、拡張ノードの前面近くで2個の拘束ねじを締めて固定します。



図233. 計算ノードへの拡張ノードの取り付け

ステップ 14.PCIe#1-A および PCIe#2-B ケーブルを拡張ノードの上面から側面に下方向に配線し、計算ノード・コネクターを接続します。

図 234. 計算ノードへの PCle#1-A および PCle#2-B ケーブルの接続



- ステップ15.アダプターをライザー・ケージに取り付けます(188ページの「ライザー・ケージへの PCIe アダプターの取り付け」を参照)。
- ステップ16.ライザー・アセンブリーを拡張ノードに取り付けます(198ページの「PCIe 拡張ノード・ア センブリーへの PCIe ライザー・アセンブリーの取り付け」を参照)。
- ステップ17.(後部ライザー・スロットの)拡張ノードにアダプターが1個だけ取り付けられている場合、必ず拡張ノードの側面から通気フィラーを取り外し、前部ライザー・スロット近くの スロットに配置します。



図235. 通気フィラーの取り付け

- ステップ18.背面ケーブル・カバー を取り付けます (225 ページの「背面ケーブル・カバーの取り付け」を参照)。
- PCIe 拡張ノードを計算ノードに取り付けたら、以下のステップを実行してください。
- 1. PCIe 拡張ノード・アセンブリーをエンクロージャーに取り付けます (83 ページの「エンクロージャー への計算拡張ノード・アセンブリーの取り付け」を参照)。
- 2. 計算ノードの電源をオンにします。

PCle 拡張ノードの電源ボードの交換

PCIe 拡張ノードの電源ボードの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

PCIe 拡張ノードの電源ボードの取り外し

PCIe 拡張ノードの電源ボード を取り外すには、この情報を使用します。

PCIe 拡張ノードの電源ボード を取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iiiページの「安全について」
 - 63 ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 計算拡張ノード・アセンブリーがエンクロージャーに取り付けられている場合は、取り外します(82 ページの「エンクロージャーからの計算拡張ノード・アセンブリーの取り外し」を参照)。
- 3. 背面ケーブル・カバーを取り外します(224ページの「背面ケーブル・カバーの取り外し」を参照)。
- 4. 両方のライザー・アセンブリーを拡張ノードから取り外します (187 ページの「ライザー・ケージからの PCIe アダプターの取り外し」を参照)。
- 5. 電源ボードに接続されているおよび他のケーブルをすべて取り外します。

PCIe 拡張ノードの電源ボード を取り外すには、以下のステップを実行してください。

ステップ1. 拡張ノードの電源ボードを固定しているねじを取り外します。



図236. 拡張ノードの電源ボードの取り外し

ステップ2. 電源ボードを少し前方にスライドさせて取り外します。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

PCle 拡張ノードの電源ボードの取り付け

PCIe 拡張ノードの電源ボード を取り付けるには、この情報を使用します。

PCIe 拡張ノードの電源ボード を取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. 計算拡張ノード・アセンブリーがエンクロージャーに取り付けられている場合は、取り外します(82 ページの「エンクロージャーからの計算拡張ノード・アセンブリーの取り外し」を参照)。
- 3. 背面ケーブル・カバーを取り外します(224ページの「背面ケーブル・カバーの取り外し」を参照)。
- 4. 両方のライザー・アセンブリーを拡張ノードから取り外します(187ページの「ライザー・ケージからの PCIe アダプターの取り外し」を参照)。
- 5. 拡張ノードの電源ボードが取り付け済みの場合は取り外します (222 ページの「PCIe 拡張ノードの 電源ボードの取り外し」を参照)。

PCIe 拡張ノードの電源ボード を取り付けるには、次のステップを実行します。

ステップ1. 拡張ノードの電源ボードをガイド・ピンに位置合わせした後、止まるまで後方に少しスライ ドさせます。



図237. 拡張ノードの電源ボードの取り付け

ステップ2. ねじを締めて拡張ノードに固定します。

PCIe 拡張ノードの電源ボード を取り付けた後で、次の手順を行います。

- 1. PCIe ライザー・アセンブリーを PCIe 拡張ノードに取り付けます (188 ページの「ライザー・ケージ への PCIe アダプターの取り付け」を参照)。
- 2. 背面ケーブル・カバーを取り付けます(225ページの「背面ケーブル・カバーの取り付け」を参照)。
- 3. PCIe 拡張ノード・アセンブリーをエンクロージャーに取り付けます (83 ページの「エンクロージャー への計算拡張ノード・アセンブリーの取り付け」を参照)。
- 4. 計算ノードの電源をオンにします。

背面ケーブル・カバーの交換

背面ケーブル・カバーの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

背面ケーブル・カバーの取り外し

背面ケーブル・カバーを取り外すには、この情報を使用します。

背面ケーブル・カバーを取り外す前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」

2. 計算拡張ノード・アセンブリーがエンクロージャーに取り付けられている場合は、取り外します(82 ページの「エンクロージャーからの計算拡張ノード・アセンブリーの取り外し」を参照)。

背面ケーブル・カバー を取り外すには、以下のステップを実行してください。 ステップ 1. 背面ケーブル・カバー の青色のタッチ・ポイントを持ち上げます。



図238. 背面ケーブル・カバーの取り外し

ステップ2. 背面ケーブル・カバーを取り外します。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、 提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

背面ケーブル・カバーの取り付け

背面ケーブル・カバー を取り付けるには、この情報を使用します。

背面ケーブル・カバーを取り付ける前に:

- 1. 安全に作業を行うために、以下のセクションをお読みください。
 - iii ページの「安全について」
 - 63ページの「取り付けのガイドライン」
- 2. PCIe#2-B ケーブルが後部ライザー・アセンブリーに接続されている場合、2 個の前部ライザー電源コ ネクターの間のすき間を通じて PCIe#1-A ケーブルの下に配線されていることを確認します。
- 3. PCIe#1-A ケーブルが後部ライザー・アセンブリーに接続されている場合、2 個の前部ライザー電源コ ネクターの間のすき間を通じて PCIe#2-B ケーブルの上に配線されていることを確認します。
- 4. 両方のライザー・アセンブリーが取り付けられている場合、補助電源ケーブルが2個の前部ライ ザー電源コネクターの間のすき間に戻っていて、PCIe#2-B ケーブルの上に配線されていること を確認します。



図239. PCle#1-A、PCle#2-B、前部ライザー補助電源ケーブルの配線 背面ケーブル・カバーを取り付けるには、次のステップを実行します。 ステップ1. 背面ケーブル・カバーの側面を拡張ノードの端のスロットに位置合わせします。



図 240. 背面ケーブル・カバーの取り付け

ステップ2. 背面ケーブル・カバーが所定の位置に収まるまでタッチ・ポイントを押し下げます。

背面ケーブル・カバー を取り付けた後で、次の手順を行います。

- 1. PCIe 拡張ノード・アセンブリーをエンクロージャーに取り付けます (83 ページの「エンクロージャー への計算拡張ノード・アセンブリーの取り付け」を参照)。
- 2. 計算ノードの電源をオンにします。

部品交換の完了

以下の情報を使用して、部品交換を完了します。

部品交換を完了させるには、以下を行います。

- 1. すべての構成部品が正しく再配置されており、サーバーの内部に工具が残されていたり、ねじが緩んだままになっていないことを確認します。
- 2. サーバーのケーブルを正しく配線し、固定します。各コンポーネントのケーブルの接続と配線 情報を参照してください。
- 3. サーバー・カバーを取り外した場合は、再取り付けします。148 ページの「計算ノード・カバーの 取り付け」を参照してください。
- 4. 外部ケーブルと電源コードをサーバーに再接続します。

注意:コンポーネントが損傷を受けないようにするために、電源コードは最後に接続します。 5. サーバー構成を更新します。

- 最新のデバイス・ドライバーをダウンロードしてインストールします。http:// datacentersupport.lenovo.com
- システム・ファームウェアを更新します。11ページの「ファームウェア更新」を参照してく ださい。
- UEFI 構成を更新します。
- ホット・スワップ・ドライブまたは RAID アダプターを取り付けまたは取り外した場合は、ディス ク・アレイを再構成します。「Lenovo XClarity Provisioning Manager ユーザー・ガイド」を参照して ください。http://datacentersupport.lenovo.com でダウンロードできます。

注:システム・ボードの交換後に仮想ディスク/アレイが見つからない事態を避けるために、ミラーリン グ・イネーブルメント・キット・ファームウェアを含む ThinkSystem M.2 の最新バージョンが適用さ れていることを確認してください。

第4章 問題判別

ソリューションの使用時に生じる可能性のある問題を特定して解決するには、このセクションの情報 を使用します。

Lenovo ソリューションを、特定のイベントが生成されると自動的に Lenovo サポートに通知するように構成できます。自動通知 (コール・ホームとも呼ばれます) は、Lenovo XClarity Administrator などの管理アプ リケーションから構成できます。自動問題通知を構成している場合、重大な可能性があるイベントがソ リューションで発生するたびに、Lenovo サポートに自動的に警告が送信されます。

問題を切り分けるには、通常、ソリューションを管理しているアプリケーションのイベント・ログを確認 することから始める必要があります。

- Lenovo XClarity Administrator からソリューションを管理している場合、Lenovo XClarity Administrator イベント・ログから開始します。
- 他の管理アプリケーションを使用している場合は、Lenovo XClarity Controller イベント・ログから開始します。

イベント・ログ

アラートは、イベントまたはイベントが発生しようとしていることを通知する、メッセージまたはその他の標識です。アラートは Lenovo XClarity Controller またはソリューションの UEFI によって生成されます。これらのアラートは Lenovo XClarity Controller イベント・ログに保存されます。ソリューションが Chassis Management Module 2 または Lenovo XClarity Administrator によって管理されている場合、アラートはこれらの管理アプリケーションに自動的に転送されます。

注:イベントから回復するために実行する必要があるユーザー操作など、イベントのリストについては、以下の場所から入手可能な「メッセージとコードのリファレンス」を参照してください。 http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

Lenovo XClarity Administrator のイベント・ログ

Lenovo XClarity Administrator を使用してサーバー、ネットワーク、ストレージ・ハードウェアを管理している場合、XClarity Administrator を使用してすべての管理対象デバイスからのイベントを表示できます。

Logs

Event	Log Aud	t Log					
🤊 The	Event log prov	rides a history of hard	dware and management conditions	ons that have bee	en detected.		
All A	ctions 🔹	L 🖓 🚻	A	II Event Sources	-	Filter	
				All Dates	*		
Sev	verity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source Da
۵ 🗅	Warning	💼 Support	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
۵ 🗅	Warning	💼 Support	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
۵	Warning	🚨 User	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
-	Montellere		Inc 20, 2017, 7:40:07 AM	Chassistid	Nude Nede 00 Second	Charrie	120 20 20

図 241. Lenovo XClarity Administrator のイベント・ログ

XClarity Administrator からのイベントの使用方法について詳しくは、以下を参照してください。

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events vieweventlog.html

System Management Module のイベント・ログ

SMM イベント・ログには、エンクロージャー内のすべてのノードから受け取るすべてのイベントのリス トが入っています。さらに、電源および冷却に関連するイベントが含まれます。

注:新しい SMM イベントがイベント・ログの末尾に付けられます。ログには、最大 4,096 個のイベント を保存できます。さらにイベントを追加するには、ログをクリアする必要があります。

Event Log

o sort system event logs, click the 'Date/Time'.			System Event Count (Current / Maximum) 8 / 40		
Event ID	Severity	Date/Time ↓	Description		
0x21070841	0	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	NODE2_PRESENT: Slot Or Connector sensor, Informational was asserted		
0x080707a5	0	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS2_EPOW: Power Supply sensor, Monitor was asserted		
0x080701aa	1	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PSU_Policy_Lost: Power Supply sensor, transition to Non-Critical from OK was asserted		
0x086f03e1	0	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS2: Power Supply sensor, Power Supply input lost (AC/DC) was asserted		
0x086f00e1	0	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS2: Power Supply sensor, Presence detected was asserted		
0x086f00e0	0	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS1: Power Supply sensor, Presence detected was asserted		
0x1d6f0030	0	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	SMM_POWER_ON: System Boot Initiated sensor, Initiated by power up was asserted		
0x106f0202	0	2017-04-18 13:29:41 (UTC+0000)	EvtLogDisabled: Event Logging Disabled sensor, Log Area Reset/Cleared was asserted		

1

図 242. SMM イベント・ログ

Lenovo XClarity Controller イベント・ログ

Lenovo XClarity Controller は、温度、パワー・サプライの電圧、ファン速度、コンポーネントの状況など、 内部物理変数を測定するセンサーを使用して、ソリューションおよびコンポーネントの物理的な状況を監 視します。Lenovo XClarity Controller は、システム管理ソフトウェアやシステム管理者用のさまざまなイン ターフェースを提供し、ユーザーがリモート管理やソリューション制御を実行できるようにします。

Lenovo XClarity Controller は、ソリューションのすべてのコンポーネントを監視して、イベントを Lenovo XClarity Controller イベント・ログに送ります。

Clarity Controller	ThinkSys	stem SR650	System name: XCC0023579PK		< Export	🛓 User 🕓	13:11
🛧 Home	Event Lo	g Au	dit Log Maintenance Histor	y	Enable Call Home	L Configure Ale	ərt 👻
🗷 Event		tomizo Tablo	Class C Patrash		All Courses		
Inventory	Cus	tomize rable	Clear Logs C Reffesti	iype: 💟 🔥 🛄	All Source +	All Date + Q	^
ili Utilization	Severity	Source	Event ID	Message	Date		
Virtual Media	0	System	0X400000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:	04 AM	
Firmware Update	A	System	0X400000E0000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:	04 AM	
Server Configuration >		System	0X400000E0000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:	04 AM	
BMC Configuration >		System	0X400000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:	04 AM	

図 243. Lenovo XClarity Controller イベント・ログ

Lenovo XClarity Controller イベント・ログへのアクセスについて詳しくは、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「イベント・ログの表示」セクション

イベント・ログの収集

イベント・ログを収集するには、以下の手順を実行します。

KVM ブレークアウト・モジュール/ケーブルを使用したイベント・ログの収集

1. F1 を押して Lenovo XClarity Provisioning Manager システム・セットアップ・インターフェースを 表示し、XCC の IP アドレスを確認します。

注: デフォルト XCC の IP アドレスは 192.168.70.125 です。

- 2. XCC に接続します。
- 3. 次のコマンドを使用して、SMM ネットワークを有効にします。 ipmitool -I lanplus -H <XCC's IP> -U USERID -P PASSWORD raw 0x3A 0xF1 0x01
- 4. ポータブル Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用して FFDC ログをダウンロードします。
- 5. (トレーニングを受けたサービス技術員のみ) FFDC ログを https://servicetools.lenovo.com/index.shtml に アップロードします。
- 6. (トレーニングを受けたサービス技術員のみ) ログ・データを診断して問題を調べ、229 ページの第4 章「問題判別」の手順に従います。

KVM ブレークアウト・モジュール/ケーブルを使用しないイベント・ログの収集

1. DHCP サーバーで IP アドレスを確認します。

注:DHCP サーバーがない、障害のあるノードがエンクロージャーに取り付けられていることを確認し、その他のノードをエンクロージャーから外します。

2. SMM RJ45 または共有 NIC 経由で専用 IP または静的 IP を使って XCC に接続します。

注:デフォルトでは、SMM 上の RJ45 ポートは XCC と直接通信します。

3. F1 を押して Lenovo XClarity Provisioning Manager システム・セットアップ・インターフェースを 表示し、XCC の IP アドレスを確認します。

注:すべてのデフォルト XCC の IP アドレスは 192.168.70.125 です。SMM RJ45 ポートに接続している デフォルト IP を持つ XCC が 1 つしかないことを確認してください。

- 4. XCC に接続します。
- 5. 次のコマンドを使用して、SMM ネットワークを有効にします。

ipmitool -I lanplus -H <XCC's IP> -U USERID -P PASSWORD raw 0x3A 0xF1 0x01

- 6. ポータブル Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用して FFDC ログをダウンロードします。
- 7. (トレーニングを受けたサービス技術員のみ) FFDC ログを https://servicetools.lenovo.com/index.shtml に アップロードします。
- 8. (トレーニングを受けたサービス技術員のみ) ログ・データを診断して問題を調べ、229 ページの 第4 章「問題判別」の手順に従います。

POST ステータスの検査

以下の情報を使用して、POST ステータスを検査します。

POST ステータスを確認するには、次のステップを実行します。

- 1. 次のコマンドを使用して、SOL を有効にします。
- ipmitool -I lanplus -H [XCC's IP] -U user -P pass sol deactivate
- 2. 画面に UEFI: POST END と表示される場合、POST が完了していることを示します。
- 3. POST ステータスと FFDC ログをサービス技術員に提供します。

注:FFDC ログの収集の詳細については、231ページの「イベント・ログの収集」を参照して ください。

ノード・オペレーター・パネル

ノード・オペレーター・パネルは、ソリューションの各種外部コンポーネントおよび内部コンポーネ ント上にある LED のシステムで、これを使用して障害のあるコンポーネントを特定することができ ます。エラーが発生すると、ノードの前面にあるオペレーター・パネルで LED が点灯し、次に障害 が起こったコンポーネント上で点灯します。特定の順序で LED を確認することにより、多くの場 合、エラーの原因を確認できます。

次の図は、ノードの前面にあるノード・オペレーター情報パネルを示しています。



表 63. Lightpath 診断 LED のステータスと操作

LED	説明	操作
 ▲ システム・エラー LED (黄色) 	LED がオン: エラーが発生しました。	 システム・ロケーター LED を確認 し、ログ LED を確認して、指示に従 います。
		 Lenovo XClarity Controller イベント・ ログおよびシステム・エラー・ログ で、このエラーに関する情報を確認 してください。
		 必要に応じてログを保存した後、そのログをクリアします。

パワー・サプライ LED

AC パワー・サプライ LED

次の図は、AC 電源上のパワー・サプライ LEDの位置を示しています。



図 245. AC パワー・サプライ LED

表 64. AC パワー・サプライ LED

1 電源入力 LED (緑色)	3 電源エラー LED (黄色)
2 電源出力 LED (緑色)	

次の表は、ACパワー・サプライ上にあるパワー・サプライ LED のさまざまな組み合わせによって示される問題と、検出された問題を修正するための推奨アクションを説明します。

AC パワー・サプライ LED			説明	操作	注
AC	DC	エラー (!)			
オン	オン / 点滅	オフ	正常動作。		DC LED が 1 Hz で 点滅している場合、 パワー・サプライ・ ユニットはゼロ出力 モードであり、DC 電 力出力がない状態で す。

オフ	オフ	オフ	ソリューションへの AC 電源供給がないか、AC 電源の問題。	 ソリューションへのAC電源をチェックします。 電源コードが正常に機能している電源に接続されていることを確認します。 ソリューションを再起動します。エラーが解決されない場合は、パワー・サプライ LED を確認します。 問題が解決しない場合は、パワー・サプライを交換してください。 	AC 電源が供給されて いないときは、これ が正常な状態です。
オフ	オフ	オン	パワー・サプライに障害 が発生しました。	パワー・サプライを交換してく ださい。	
オフ	オン / 点滅	オフ	パワー・サプライに障害 が発生しました。	パワー・サプライを交換してく ださい。	
オフ	オン / 点滅	オン	パワー・サプライに障害 が発生しました。	パワー・サプライを交換してく ださい。	
オン	オフ	オフ	パワー・サプライが完全 に装着されていないか、 システム・ボードに障害 があるか、あるいはパ ワー・サプライに障害が 発生しています。	 パワー・サプライを取り付け直します。 Power Configurator ユーティリティーを使用して、現行のシステム電力使用量が制限未満であることを確認します。 システム・ボード上のエラー LED および Lenovo XClarity Controller エラー・メッセージを確認します。 	一般的には、パワー・ サプライが完全に差 し込まれていない状 態を示します。
オン	オフ	オン	パワー・サプライに障害 が発生しました。	パワー・サプライを交換してく ださい。	
オン	オン / 点滅	オン	パワー・サプライに障害 が発生しました。	パワー・サプライを交換してく ださい。	

一般的な問題判別の手順

イベント・ログに特定のエラーが含まれていない場合、またはソリューションが機能しない場合に、問題 を解決するにはこのセクションの情報を使用します。

問題の原因がはっきりせず、パワー・サプライが正常に動作している場合、問題を解決するには、以下 のステップを実行します。

- 1. ソリューションの電源をオフにします。
- 2. ソリューションのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- 3. 該当する場合は、障害を特定できるまで、以下のデバイスを一度に1つずつ、取り外すかまたは切り 離します。デバイスを取り外したり、切り離すたびに、サーバーの電源をオンにして構成します。
 外付けデバイス
 - サージ抑制デバイス(ソリューション上)
 - プリンター、マウス、および Lenovo 以外のデバイス
 - 各アダプター
 - ハードディスク・ドライブ
 - メモリー・モジュール(ソリューションでサポートされている最小構成まで減らします)。

234 ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャーおよび ThinkSystem SD530 計算ノードメンテナンス・マニュアル

注:サーバーの最小構成を判別するには、2ページの「エンクロージャーの仕様」を参照して ください。

4. ソリューションの電源をオンにします。

アダプターをソリューションから取り外すと問題が解消されるが、同じアダプターを再度取り付けると問 題が再発する場合は、アダプターを疑ってください。アダプターを別のものに交換しても問題が再発 する場合は、別の PCle スロットを試します。

ネットワーキングに問題があると思われるが、ソリューションがすべてのシステム・テストに合格した場合は、ソリューションの外部のネットワーク配線に問題がある可能性があります。

電源が原因と思われる問題の解決

電源の問題を解決する際に困難が伴う可能性があります。たとえば、短絡がいずれかの配電バスのど こかに存在している可能性があります。通常は、短絡により、過電流状態が原因で電源サブシステム がシャットダウンします。

電源が原因と思われる問題を診断し解決するには、以下のステップを実行します。

ステップ1. イベント・ログを参照して、電源に関連したエラーがあれば解決します。

注:ソリューションを管理しているアプリケーションのイベント・ログから始めます。イベ ント・ログについての詳細は、229ページの「イベント・ログ」を参照してください

- ステップ2. また、短絡がないか(たとえば、回路ボード上に短絡の原因となる緩んだねじがないか どうか)を確認します。
- ステップ3. ソリューションがソリューションの起動に必要な最小構成になるまで、アダプターを取り外し、すべての内部デバイスおよび外部デバイスへのケーブルおよび電源コードを切り離します。ソリューションの最小構成を判別するには、2ページの「仕様」を参照してください。
- ステップ4. すべての AC 電源コードを再接続し、ソリューションの電源をオンにします。ソリューションが正常に起動した場合は、問題が特定されるまで、アダプターおよびデバイスを一度に1つずつ取り付け直します。

ソリューションが最小構成でも起動しない場合は、233ページの「パワー・サプライ LED」を参照して、問題が特定されるまで、最小構成のコンポーネントを一度に1つずつ交換します。

イーサネット・コントローラーが原因と思われる問題の解決

イーサネット・コントローラーをテストするために使用する方法は、使用しているオペレーティン グ・システムによって異なります。オペレーティング・システムの資料でイーサネット・コントロー ラーに関する情報を調べ、イーサネット・コントローラーのデバイス・ドライバーの readme ファ イルを参照してください。

イーサネット・コントローラーに関する障害が疑われる問題の解決を試行するには、以下のステップ を実行します。

- ステップ1. ソリューションに付属した正しいデバイス・ドライバーがインストール済みであること、およびそれらが最新レベルのものであることを確認してください。
- ステップ2. イーサネット・ケーブルが正しく取り付けられていることを確認します。
 - ケーブルは、すべての接続部がしっかり接続されていることが必要です。ケーブルが接続されているにもかかわらず、問題が解決しない場合は、別のケーブルで試してみてください。
 - イーサネット・コントローラーを100 Mbps または1000 Mbps で動作するように設定した場合は、カテゴリー5のケーブルを使用する必要があります。

- ステップ3. スイッチが自動ネゴシエーションをサポートしているかどうかを調べます。サポートしてい ない場合は、内蔵イーサネット・コントローラーを、スイッチの速度と二重モードに合わ せて手動で構成してください。
- ステップ4. ソリューションの背面パネルにあるイーサネット・コントローラー LED をチェックします。こ れらの LED は、コネクター、ケーブル、またはスイッチに問題があるかどうかを示します。
 - イーサネット・コントローラーがスイッチからリンク・パルスを受信すると、イーサネット・リンク状況 LED が点灯します。LED がオフの場合は、コネクターまたはケーブルに欠陥があるか、またはスイッチに問題がある可能性があります。
 - イーサネット・コントローラーがイーサネット・ネットワークを介してデータを送信また は受信すると、イーサネット送信/受信活動LEDが点灯します。イーサネットの送信/受信 活動がオフの場合は、スイッチとネットワークが作動していること、および正しいデバイ ス・ドライバーがインストールされていることを確認してください。
- ステップ 5. サーバー背面のネットワーク活動 LED をチェックしてください。ネットワーク活動 LED は、 イーサネット・ネットワーク上でデータがアクティブのときに点灯します。ネットワーク活 動 LED がオフの場合は、ハブおよびネットワークが稼働していること、および正しいデバイ ス・ドライバーがインストールされていることを確認してください。
- ステップ6. 問題を引き起こしているオペレーティング・システム固有の原因がないかどうかをチェックし、オペレーティング・システムのドライバーが正しくインストールされていることを 確認します。
- ステップ7. クライアントとソリューションのデバイス・ドライバーが同じプロトコルを使用している ことを確認します。

ハードウェアが正常に機能しているように見えるのに、イーサネット・コントローラーがネットワー クに接続できない場合は、ネットワーク管理者は、ほかにエラーの原因が考えられないかどうかを調 べる必要があります。

現象別トラブルシューティング:

この情報を参照して、識別可能な症状がある問題の解決策を見つけてください。

このセクションの現象ベースのトラブルシューティング情報を使用するには、以下のステップを実行 してください。

- 1. ソリューションを管理するアプリケーションのイベント・ログを確認し、推奨アクションに従っ てイベント・コードを解決します。
 - Lenovo XClarity Administrator からソリューションを管理している場合、Lenovo XClarity Administrator イベント・ログから開始します。
 - 他の管理アプリケーションを使用している場合は、Lenovo XClarity Controller イベント・ログから開始します。

イベント・ログについての詳細は、229ページの「イベント・ログ」を参照してください

- 2. このセクションをチェックして発生している現象を見つけ、推奨アクションに従って問題を解 決します。
- 3. 問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください (257 ページの「サポートへのお問 い合わせ」を参照)。

ドライブの問題

ドライブに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

237ページの「ソリューションがドライブを認識しない」

ソリューションがドライブを認識しない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 1. ドライブがソリューションでサポートされていることを確認します。サポートされるハードディス ク・ドライブのリストについては、https://serverproven.lenovo.com/を参照してください。
- 2. ドライブがドライブ・ベイに正しく装着されていること、およびドライブ・コネクターに物理的損傷 がないことを確認します。
- 3. SAS/SATA アダプターおよびハードディスク・ドライブに対して診断テストを実行します。サーバー を起動し、画面の指示に従ってキーを押すと、デフォルトでは、LXPM インターフェースが表示され ます(詳細については、https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。このインターフェースからハードディスク・ ドライブ診断を実行できます。「診断」ページから、「診断の実行」→「HDD test/ディスク・ ドライブ・テスト」の順にクリックします。

LXPM のバージョンによっては、「HDD test」または「ディスク・ドライブ・テスト」と表示され る場合があります。

これらのテストに基づいて以下を実行します。

- アダプターがテストに合格したがドライブが認識されない場合は、バックプレーン信号ケー ブルを交換してテストを再度実行します。
- バックプレーンを交換します。
- アダプターがテストに失敗する場合は、バックプレーン信号ケーブルをアダプターから切り離してから再度テストを実行します。
- アダプターがこのテストに失敗する場合は、アダプターを交換します。

EIOM カードの問題

この情報を使用して、EIOM カードに関する問題を解決してください。

EIOM の問題

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 1. 問題が EIOM カードに関連しているかどうかを確認するのには、次の手順を使用します。問題が EIOM カードに関連していることがわかった場合、EIOM カードを交換します。
 - a. XCC イベント・ログで、EIOM カードに関連する電源障害イベントがないかどうかを確認します。
 - b. ケーブルが接続されている場合は、活動 LED またはリンク LED が点灯していることを確認します。
 - c. 計算ノードを交換して EIOM カードをテストします。
 - d. ファームウェアを最新のバージョンに更新します。
- 2. エラーが再発する場合、FFDC ログで詳細を確認します。

注:FFDC ログの収集の詳細については、231ページの「イベント・ログの収集」を参照して ください。

再現性の低い問題

再現性の低い問題を解決するには、この情報を使用します。

- 238ページの「再現性の低い外部デバイスの問題」
- 238 ページの「再現性の低い KVM の問題」
- 238 ページの「再現性の低い予期しないリブート」

再現性の低い外部デバイスの問題

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 1. UEFI および XCC ファームウェアを最新のバージョンに更新します。
- 2. 正しいデバイス・ドライバーがインストールされていることを確認します。資料については、 製造メーカーの Web サイトをご覧ください。
- 3. USB デバイスの場合:
 - a. デバイスが正しく構成されていることを確認します。 サーバーを再起動して、画面の指示に従ってキーを押し、LXPM システム・セットアップ・イン ターフェースを表示します。(詳細については、https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/にあるご使用の サーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。次に、システム 設定 → デバイスおよび I/O ポート → USB 構成の順にクリックします。
 - b. デバイスを別のポートに接続します。USB ハブを使用している場合は、ハブを取り外し、デバイスを計算ノードに直接接続します。デバイスがポートに対して正しく構成されていることを確認します。

再現性の低い KVM の問題

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

ビデオの問題:

- 1. すべてのケーブルおよびコンソール・ブレークアウト・ケーブルが正しく接続され、保護され ていることを確認します。
- 2. モニターを別の計算ノードでテストして、正常に機能していることを確認します。
- 正常に機能している計算ノードでコンソール・ブレークアウト・ケーブルをテストして、そのケーブルが正常に機能していることを確認します。コンソール・ブレークアウト・ケーブルに障害がある場合は交換します。

キーボードの問題:

すべてのケーブルおよびコンソール・ブレークアウト・ケーブルが正しく接続され、保護されていることを確認します。

マウスの問題:

すべてのケーブルおよびコンソール・ブレークアウト・ケーブルが正しく接続され、保護されていることを確認します。

再現性の低い予期しないリブート

注:一部の訂正不能エラーでは、マシンが正常に起動できるようにメモリー DIMM やプロセッサーなどのデバイスを無効にするために、サーバーをリブートする必要があります。

- POST 中にリセットが発生し、POST ウォッチドック・タイマーが有効な場合、ウォッチドック・タイムアウト値 (POST ウォッチドック・タイマー)で十分な時間がとられていることを確認します。
 POST ウォッチドックの時間を確認するには、サーバーを再起動して、画面の指示に従ってキーを押し、LXPM システム・セットアップ・インターフェースを表示します。(詳細については、 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「起動」 セクションを参照してください)。次に、BMC 設定 → POST ウォッチドック・タイマーの順にクリックします。
- オペレーティング・システムの起動後にリセットが発生した場合は、システムが正常に稼働している ときにオペレーティング・システムに入り、オペレーティング・システム・カーネル・ダンプ・プロ セスをセットアップします (Windows および Linux ベースのオペレーティング・システムでは、異なる 方法を使用することになります)。UEFI セットアップ・メニューに入って機能を無効にするか、以下

の OneCli コマンドを使用して無効にします。

OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmcxcc_userid PASSWORD@xcc_ipaddress

 リブートを示すイベント・コードを確認するには、管理コントローラー・イベント・ログを参照 してください。イベント・ログの表示については、229 ページの「イベント・ログ」を参照して ください。Linux ベースのオペレーティング・システムを使用している場合は、以降の調査のた めにすべてのログを Lenovo サポートにキャプチャーします。

キーボード、マウス、KVM スイッチまたは USB デバイスの問題

キーボード、マウス、KVM スイッチまたは USB デバイスに関連した問題を解決するには、この情報 を使用します。

- 239 ページの「キーボードのすべてのキーまたは一部のキーが機能しない」
- 239ページの「マウスが機能しない」
- 239 ページの「KVM スイッチの問題」
- 239 ページの「USB デバイスが機能しない」

キーボードのすべてのキーまたは一部のキーが機能しない

- 1. 次の点を確認します。
 - キーボード・ケーブルがしっかりと接続されている。
 - サーバーとモニターの電源がオンになっている。
- 2. USB キーボードを使用している場合は、Setup Utility を実行してキーボードなし操作を有効にします。
- 3. USB キーボードを使用しており、キーボードが USB ハブに接続されている場合、キーボードをハブ から切り離し、直接サーバーに接続します。
- 4. 使用可能な場合は、USB キーボードを別の USB ポートに取り付けるようにします。
- 5. キーボードを交換します。

マウスが機能しない

- 1. 次の点を確認します。
 - マウスのケーブルがサーバーにしっかりと接続されている。
 - マウスのデバイス・ドライバーが正しくインストールされている。
 - サーバーとモニターの電源がオンになっている。
 - マウス・オプションが Setup Utility で有効にされている。
- 2. USB マウスを使用していてキーボードが USB ハブに接続されている場合は、マウスをハブから切り 離してサーバーに直接接続します。
- 3. 使用可能な場合は、USBマウスを別のUSBポートに取り付けるようにします。
- 4. マウスを交換します。

KVM スイッチの問題

- 1. ご使用のサーバーで KVM スイッチがサポートされていることを確認します。
- 2. KVM スイッチの電源が正常にオンになっていることを確認します。
- 3. キーボード、マウス、またはモニターをサーバーに直接接続すれば正常に動作する場合は、KVMス イッチを交換します。

USB デバイスが機能しない

- 1. 次の点を確認します。
 - 正しい USB デバイス・ドライバーがインストールされている。
 - オペレーティング・システムが USB デバイスをサポートしている。

- 2. システム・セットアップで USB 構成オプションが正しく設定されていることを確認します。 サーバーを再起動し、F1 を押して Lenovo XClarity Provisioning Manager システム・セットアップ・イ ンターフェースを表示します。次に、「システム設定」→「デバイスおよび I/O ポート」→ 「USB 構成」の順にクリックします。
- 3. USB ハブを使用している場合は、USB デバイスをハブから切り離しサーバーに直接接続してみます。

メモリーの問題

この情報を使用して、メモリーに関する問題を解決してください。

- 240ページの「表示されるシステム・メモリーが取り付けられている物理メモリーよりも小さい」
- 241 ページの「1つのチャネル内の複数のメモリー・モジュールで障害の発生が確認された」
- 242 ページの「別の DCPMM モードへの変更が失敗する」
- 242 ページの「余分な名前空間がインターリーブ領域に表示される」

表示されるシステム・メモリーが取り付けられている物理メモリーよりも小さい

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

注:メモリー・モジュールの取り付けあるいは取り外しを行う場合は、必ずソリューションを電源から切り離す必要があります。ソリューションを再起動する場合は、10秒間待ってから行ってください。

1. 次の点を確認します。

- オペレーター情報パネル上のエラー LED がどれも点灯していない。
- メモリー・ミラーリング・チャネルが不一致の原因ではない。
- メモリー・モジュールが正しく取り付けられている。
- 正しいタイプのメモリー・モジュールを取り付けている(要件については2ページの「仕様」を 参照してください)。
- メモリーを変更した場合、Setup Utility でメモリー構成を更新した。
- すべてのメモリー・バンクが有効になっている。ソリューションが問題を検出したときにメモリー・バンクを自動的に無効にしたか、メモリー・バンクが手動で無効にされた可能性があります。
- ソリューションを最小メモリー構成にしたときに、メモリー・ミスマッチがない。
- DCPMM が取り付けられている場合:
 - a. アプリ・ダイレクト・モードまたは混在メモリー・モードでメモリーが設定されている場合は、DCPMMを交換する前に、保存したデータをバックアップします。作成したネームスペースはすべて削除されます。
 - b. 「*セットアップ・ガイド*」の「Intel Optane DC Persistent Memory Module (DCPMM) のセットアッ プ」を参照して、表示されているメモリーがモードの説明に適合するかどうかを参照し てください。
 - c. DCPMM で最近になってメモリー・モードに設定した場合、アプリ・ダイレクト・モードに戻し、削除されたネームスペースがないことを確認します(「*セットアップ・ガイド*」の「Intel Optane DC Persistent Memory Module (DCPMM) のセットアップ」を参照してください)。
 - d. Setup Utility を起動し、「システム構成およびブート管理」→「Intel Optane DCPMM」→ 「セキュリティー」を選択して、すべての DCPMM ユニットのロックが解除されている ことを確認します。
- 2. メモリー・モジュールを取り付け直し、ソリューションを再起動します。
- 3. 以下のようにして、POST エラー・ログをチェックします。

- メモリー・モジュールがシステム管理割り込み (SMI) によって無効にされていた場合は、そのメモリー・モジュールを交換します。
- メモリー・モジュールがユーザーまたは POST によって無効にされた場合は、メモリー・モジュー ルを取り付け直します。その後、Setup Utility を実行して、メモリー・モジュールを有効にします。
- 4. メモリー診断を実行します。システムの電源を入れ、ロゴ画面が表示されたら F1 を押すと、Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースが開始されます。このインターフェースでメモリー診断を実行します。「診断」→「診断の実行」→「メモリー・テスト」または「DCPMM テスト」に進みます。

DCPMM が取り付けられている場合、現在の DCPMM モードに基づいて診断を実行します。

- アプリ・ダイレクト・モード
 - DCPMM の DCPMM テストを実行します。
 - DRAM DIMM のメモリー・テストを実行します。
- メモリー・モードおよび混在メモリー・モード
 - DCPMM のアプリ・ダイレクト容量の DCPMM テストを実行します。
 - DCPMMのメモリー容量のメモリー・テストを実行します。

注:これら2つのモードでDRAM DIMM は、キャッシュとして動作し、メモリー診断には適用されません。

 (同じプロセッサーの)チャネル間でモジュールの位置を逆にしてから、ソリューションを再始 動します。問題がメモリー・モジュールに関連したものである場合は、障害のあるメモリー・ モジュールを交換します。

注:DCPMM が取り付けられている場合、メモリー・モードではこの方法のみを選択してください。 6. Setup Utility を使用してすべてのメモリー・モジュールを再度有効にし、システムを再起動します。

- (トレーニングを受けた技術員のみ)障害のあるメモリー・モジュールを、プロセッサー2のメモリー・ モジュール・コネクター (取り付けられている場合)に取り付け、問題がプロセッサーに関するもので ないこと、あるいはメモリー・モジュール・コネクターに関するものでないことを確認します。
- 8. (トレーニングを受けた技術員のみ)ノードを交換します。

1 つのチャネル内の複数のメモリー・モジュールで障害の発生が確認された

注:メモリー・モジュールの取り付けあるいは取り外しを行う場合は、必ずソリューションを電源から切り離す必要があります。ソリューションを再起動する場合は、10秒間待ってから行ってください。

- 1. メモリー・モジュールを取り付け直し、ソリューションを再起動します。
- 識別された中から最も大きい番号のメモリー・モジュール・ペアを取り外し、同一で良品と判明 しているメモリー・モジュールと取り替えて、ソリューションを再起動します。解決するまで上 記を繰り返します。識別されたすべてのメモリー・モジュールを交換した後も障害が続く場合 は、ステップ4に進みます。
- 取り外したメモリー・モジュールを一度に1つずつ元のコネクターに戻し、各メモリー・モジュール ごとにソリューションを再起動し、あるメモリー・モジュールが障害を起こすまで繰り返します。障 害を起こした各メモリー・モジュールを、同一と正常と判明しているメモリー・モジュールと交換 し、各メモリー・モジュールを交換するごとにソリューションを再起動します。取り外したすべての メモリー・モジュールのテストが完了するまで、ステップ3を繰り返します。
- 4. 確認されたメモリー・モジュールのうち、最も数字の大きいものを交換し、ソリューションを再起動 します。解決するまで上記を繰り返します。
- 5. (同じプロセッサーの) チャネル間でメモリー・モジュールの位置を逆にしてから、ソリューショ ンを再始動します。問題がメモリー・モジュールに関連したものである場合は、障害のあるメ モリー・モジュールを交換します。

- (トレーニングを受けた技術員のみ)障害のあるメモリー・モジュールを、プロセッサー2のメモリー・ モジュール・コネクター (取り付けられている場合)に取り付け、問題がプロセッサーに関するもので ないこと、あるいはメモリー・モジュール・コネクターに関するものでないことを確認します。
- 7. (トレーニングを受けた技術員のみ)システム・ボードを交換します。

別の DCPMM モードへの変更が失敗する

DCPMM モードを変更し、システムが正常に再起動した後、DCPMM モードが変更されず、同じモードが 続く場合は、DRAM DIMM および DCPMM の容量をチェックして新しいモードの要件を満たしているこ とを確認します (「*セットアップ・ガイド*」の「DC Persistent Memory Module (DCPMM) のセットアッ プ」を参照してください)。

余分な名前空間がインターリーブ領域に表示される

1つのインターリーブ地域で2つの名前空間が作成されている場合、VMware ESXi では作成された名前空間が無視され、システムのブート中に余分な新しい名前空間が作成されます。この問題を解決するには、ESXi で最初にブートする前に、Setup Utility またはオペレーティング・システムのいずれかで、 作成された名前空間を削除します。

モニターおよびビデオの問題

モニターまたはビデオの問題を解決するには、この情報を使用してください。

- 242 ページの「画面に何も表示されない」
- 242 ページの「一部のアプリケーション・プログラムを起動すると画面に何も表示されなくなる」
- 243ページの「モニターに画面ジッターがあるか、または画面イメージが波打つ、読めない、ローリングする、またはゆがむ」
- 243 ページの「管理コントローラーのリモート・プレゼンスが機能しない」

画面に何も表示されない

- 1. ソリューションが KVM スイッチに接続されている場合は、問題の原因を除去するために KVM ス イッチをバイパスします。モニター・ケーブルをソリューションの背面にある正しいモニター・ コネクターに直接接続してみます。
- オプションのビデオ・アダプターを取り付けていると、管理コントローラー・リモート・プレゼンス 機能は無効になります。管理コントローラー・リモート・プレゼンス機能を使用するには、オプ ションのビデオ・アダプターを取り外します。
- 3. ソリューションの電源をオンにしたときにソリューションにグラフィック・アダプターが取り付け られている場合、約3分後に Lenovo ロゴが画面上に表示されます。これは、システム・ロード中 の正常な動作です。
- 4. 次の点を確認します。
 - ソリューションの電源がオンになっている。ソリューションの電源がオフの場合。
 - モニター・ケーブルが正しく接続されている。
 - モニターの電源が入っていて、輝度とコントラストが正しく調節されているか。
- 5. モニターが正しいソリューションで制御されていることを確認します(該当する場合)。
- 6. 破損したソリューション・ファームウェアがビデオに影響を及ぼしていないことを確認します。11 ページの「ファームウェア更新」を参照してください。

一部のアプリケーション・プログラムを起動すると画面に何も表示されなくなる

- 1. 次の点を確認します。
 - アプリケーション・プログラムが、モニターの能力を超える表示モードを設定していない。
 - アプリケーションに必要なデバイス・ドライバーがインストールされている。

モニターに画面ジッターがあるか、または画面イメージが波打つ、読めない、ローリングする、ま たはゆがむ

 モニターのセルフテストで、モニターが正しく作動していることが示された場合は、モニターの位置 を検討してください。その他のデバイス(変圧器、電気製品、蛍光灯、および他のモニターなど)の周 囲の磁界が、画面のジッターや波打ち、判読不能、ローリング、あるいは画面のゆがみの原因となる 可能性があります。そのような場合は、モニターの電源をオフにしてください。

注意:電源を入れたままカラー・モニターを移動すると、画面がモノクロになることがあります。 デバイスとモニターの間を 305 mm (12 インチ)以上離してから、モニターの電源をオンにします。

注:Lenovo 以外のモニター・ケーブルを使用すると、予測不能な問題が発生することがあります。

- 2. モニター・ケーブルを取り付け直します。
- 3. ステップ2にリストされているコンポーネントを、示されている順序で、一度に1つずつ交換 し、そのつどソリューションを再起動します。
 - a. モニター・ケーブル
 - b. ビデオ・アダプター(取り付けられている場合)
 - c. モニター
 - d. (トレーニングを受けた技術員のみ)システム・ボード

管理コントローラーのリモート・プレゼンスが機能しない

オプションのビデオ・アダプターが存在する場合、管理コントローラーのリモート・プレゼンス機能はシ ステム画面を表示できません。管理コントローラー・リモート・プレゼンス機能を使用するには、オプ ションのビデオ・アダプターを取り外すか、オンボード VGA を表示デバイスとして使用します。

ネットワークの問題

この情報を使用して、ネットワークに関する問題を解決します。

- 243 ページの「Wake on LAN を使用してソリューションを起動できない」
- 243 ページの「SSL が有効な状態で LDAP アカウントを使用してログインできない」

Wake on LAN を使用してソリューションを起動できない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- デュアル・ポート・ネットワーク・アダプターを使用しており、ソリューションがイーサネット5コ ネクターを使用してネットワークに接続されている場合、イベント・ログを確認して (229 ページの 「イベント・ログ」を参照)、次のことを確認します。
 - a. ネットワーク・アダプターに関連するイベントがないことを確認します。
 - b. 室温が高すぎないこと (2ページの「仕様」を参照)。
 - c. 通風孔がふさがれていないこと。
 - d. エアー・バッフルがしっかりと取り付けられていること。
- 2. デュアル・ポート・ネットワーク・アダプターを取り付け直します。
- 3. ソリューションの電源をオフにして電源から切り離します。その後、10秒間待ってからソリューションを再起動します。
- 4. 問題が解決しない場合は、デュアル・ポート・ネットワーク・アダプターを交換します。

SSL が有効な状態で LDAP アカウントを使用してログインできない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. ライセンス・キーが有効であることを確認します。

- 2. 新規のライセンス・キーを生成して、再度ログインします。
- 3. LDAP アカウント OS がサポート・リストに入っていることを確認します。

目視で確認できる問題

目視で確認できる問題を解決するには、この情報を使用します。

- 244 ページの「UEFI ブート・プロセス中にサーバーがハングアップする」
- 244 ページの「ソリューションをオンにすると、サーバーですぐに POST イベント・ビューアー が表示される」
- 245ページの「ソリューションが応答しない (POST が完了し、オペレーティング・システムが稼働している)」
- 245 ページの「ソリューションが応答しない (F1 を押して System Setup を起動できない)」
- 246ページの「電圧プレーナー障害がイベント・ログに表示される」
- 246ページの「異臭」
- 246ページの「ソリューションが高温になっているように見える」
- 246ページの「部品またはシャーシが破損している」

UEFI ブート・プロセス中にサーバーがハングアップする

UEFI ブート・プロセス中に UEFI: DXE INIT というメッセージがディスプレイに表示されシステムがハング アップする場合は、オプション ROM が「レガシー」の設定を使用して構成されていないことを確認して ください。Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用して次のコマンドを実行することで、オプション ROM の現在の設定をリモート側から表示できます。

onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress

レガシー・オプション ROM 設定を使用したブート・プロセス中に停止したシステムをリカバリーする には、以下の技術ヒントを参照してください。

https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht506118

レガシー・オプション ROM を使用する必要がある場合は、「デバイスおよび I/O ポート」メニューでス ロット・オプション ROM を「レガシー」に設定しないでください。代わりに、スロット・オプション ROM を「自動」(デフォルト設定)に設定し、システム・ブート・モードを「レガシー・モード」に設定 します。レガシー・オプション ROM はシステムがブートする直前に起動されます。

ソリューションをオンにすると、サーバーですぐに POST イベント・ビューアーが表示される

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 1. Lightpath 診断 LED によって示されているエラーがあればすべて訂正します。
- ソリューションがすべてのロプロセッサーをサポートし、プロセッサーの速度とキャッシュ・サイズが相互に一致していることを確認します。
 システム・セットアップからプロセッサーの詳細を表示できます。
 プロセッサーがソリューションでサポートされているかどうかを判別するには、
 https://serverproven.lenovo.com/を参照してください。
- 3. (トレーニングを受けた技術員のみ)プロセッサー1が正しく取り付けられていることを確認します。
- 4. (トレーニングを受けた技術員のみ)プロセッサー2を取り外して、ソリューションを再起動します。
- 5. 次のコンポーネントを、リストに示されている順序で一度に1つずつ交換し、そのたびにソリュー ションを再起動します。
- a. (トレーニングを受けた技術員のみ) プロセッサー
- b. (トレーニングを受けた技術員のみ)システム・ボード

ソリューションが応答しない (POST が完了し、オペレーティング・システムが稼働している)

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 計算ノードの設置場所にいる場合は、以下のステップを実行してください。
 - 1. KVM 接続を使用している場合、その接続が正常に機能していることを確認します。使用していない場合は、キーボードおよびマウスが正常に機能していることを確認します。
 - 2. 可能な場合、計算ノードにログインし、すべてのアプリケーションが稼働している (ハングしてい るアプリケーションがない) ことを確認します。
 - 3. 計算ノードを再起動します。
 - 4. 問題が解決しない場合は、すべての新規ソフトウェアが正しくインストールおよび構成され ていることを確認します。
 - 5. ソフトウェアの購入先またはソフトウェア・プロバイダーに連絡します。
- リモート・ロケーションから計算ノードにアクセスしている場合は、以下のステップを実行して ください。
 - すべてのアプリケーションが稼働している(ハングしているアプリケーションがない)ことを確認 します。
 - 2. システムからログアウトしてから、再度ログインしてみます。
 - 3. コマンド・ラインから計算ノードに対して ping または traceroute を実行してネットワーク・アク セスを検証します。
 - a. ping テスト中に応答が得られない場合は、エンクロージャー内の別の計算ノードに ping を試行し、接続の問題であるのか、計算ノードの問題であるのかを判別します。
 - b. trace route を実行し、接続が切断されている場所を判別します。VPN あるいは接続が切断されているポイントの接続の問題の解決を試行します。
 - 4. 管理インターフェースから計算ノードをリモートで再起動します。
 - 5. 問題が解決しない場合は、すべての新規ソフトウェアが正しくインストールおよび構成され ていることを確認します。
 - 6. ソフトウェアの購入先またはソフトウェア・プロバイダーに連絡します。

ソリューションが応答しない (F1 を押して System Setup を起動できない)

デバイスの追加やアダプターのファームウェア更新などの構成変更、およびファームウェアまたはア プリケーションのコードの問題により、ソリューションの POST (電源オン・セルフテスト)が失敗 することがあります。

これが発生した場合、ソリューションは以下のいずれかの方法で応答します。

- ソリューションは自動的に再起動し、POSTを再試行します。
- ソリューションは停止し、ユーザーはソリューションの POST を再試行するために、ソリューションを 手動で再起動する必要があります。

指定された回数の連続試行 (自動でも手動でも)の後、ソリューションはデフォルトの UEFI 構成に復帰 し、System Setup が開始され、ユーザーが構成に対し必要な修正を加えてソリューションを再起動で きるようにします。ソリューションがデフォルト構成で POST を完了できない場合、システム・ボー ドに問題がある可能性があります。System Setup で、再起動の連続試行数を指定できます。「システ ム設定」→「リカバリー」→「POST 試行」→「POST 試行限度」をクリックします。選択可能な オプションは、3、6、9、255 です。

電圧プレーナー障害がイベント・ログに表示される

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 1. システムを最小構成に戻します。最低限必要なプロセッサーと DIMM の数については、2 ページ の「仕様」を参照してください。
- 2. システムを再起動します。
 - システムが再起動する場合は、取り外した部品を一度に1つずつ追加して、そのたびにシステムを 再起動し、これをエラーが発生するまで繰り返します。エラーが発生した部品を交換します。
 - システムが再起動しない場合は、システム・ボードが原因の可能性があります。

異臭

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 1. 異臭は、新規に取り付けた装置から発生している可能性があります。
- 2. 問題が解決しない場合は、Lenovo サポートに連絡してください。

ソリューションが高温になっているように見える

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

複数の計算ノードまたはシャーシの場合:

- 1. 室温が指定の範囲内であることを確認します(2ページの「仕様」を参照)。
- 管理プロセッサーのイベント・ログで、温度上昇イベントがないかを確認します。イベントがない 場合、計算ノードは正常な作動温度内で稼働しています。ある程度の温度変化は予想されるので 注意してください。

部品またはシャーシが破損している

Lenovo サポートに連絡してください。

オプションのデバイスの問題

オプションのデバイスに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- 246 ページの「不十分な PCIe リソースが検出されました。」
- 247 ページの「新たに取り付けられた Lenovo オプション・デバイスが作動しない。」
- 247 ページの「前に動作していた Lenovo オプション装置が動作しなくなった。」

不十分な PCle リソースが検出されました。

「不十分な PCI リソースが検出されました」というエラー・メッセージが表示された場合は、問題が 解決されるまで以下のステップを実行します。

- 1. PCIe アダプターの1つを取り外します。
- 2. システムを再起動し、F1を押して Lenovo XClarity Provisioning Manager システム・セットアップ・イン ターフェースを表示します。
- 3. 「UEFI セットアップ」→「システム設定」→「デバイスおよび I/O ポート」→「MM 構成ベース」の順にクリックして、メモリー容量を下げるように設定を変更します。たとえば、3 GB から 2 GB に変更したり、2 GB から 1 GB に変更したりします。
- 4. 設定を保存して、システムを再起動します。
- 5. このステップの操作は、リブートが成功するかどうかで異なります。
 - リブートが成功する場合は、ソリューションをシャットダウンして、取り外した PCIe カードを 再取り付けします。

リブートが失敗する場合は、ステップ2からステップ5を繰り返します。

新たに取り付けられた Lenovo オプション・デバイスが作動しない。

- 1. 次の点を確認します。
 - デバイスがソリューションでサポートされている (https://serverproven.lenovo.com/を参照)。
 - デバイスに付属の取り付け手順に従い正しい取り付けがされている。
 - 取り付けた他のデバイスやケーブルを外していない。
 - Setup Utility で構成情報を更新した。メモリーまたは他のデバイスを変更する場合は、必ず構成を 更新する必要があります。
- 2. 取り付けたデバイスを取り付け直します。
- 3. 関連するエラーがないか XCC イベント・ログで確認します。*ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャー、および ThinkSystem SD530 計算ノード・メッセージとコードのリファレンス*を参照し、エラーを解消する手順に従ってください。
- 4. 取り付けたデバイスを交換します。

前に動作していた Lenovo オプション装置が動作しなくなった。

- 1. デバイスのケーブルがすべてしっかりと接続されていることを確認してください。
- 2. デバイスにテスト手順が付属している場合は、その手順を使用してデバイスをテストします。
- 3. 関連するエラーがないか XCC イベント・ログで確認します。*ThinkSystem D2 エンクロージャー、モジュラー・エンクロージャー、6U 構成用モジュラー・エンクロージャー、および ThinkSystem SD530 計算ノード・メッセージとコードのリファレンス*を参照し、エラーを解消する手順に従ってください。
- 4. 障害が起きた装置が SCSI 装置である場合は、以下の点を確認します。
 - 外付け SCSI 装置のケーブルが、すべて正しく接続されているか。
 - 各 SCSI チェーン内の最後の装置または SCSI ケーブル端が正しく終端されているか。
 - 外付け SCSI 装置の電源がオンになっているか。ソリューションの電源をオンにする前に、外付け SCSI 装置の電源をオンにする必要があります。
- 5. 障害のある装置を取り付け直します。
- 6. 障害のあるデバイスを交換します。

電源オンおよび電源オフの問題

ソリューションを電源オンまたは電源オフする場合は、この情報を使用して問題を解決します。

- 247ページの「ソリューションの電源がオンにならない」
- 248 ページの「ソリューションの電源がオフにならない」

ソリューションの電源がオンにならない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 1. アウト・オブ・バンド・ネットワーク・インターフェースを介して XCC Web ページにログイン できることを確認します。
- 2. 電源ボタン LED を確認します。電源ボタン LED の点滅が低速になった場合、電源ボタンを押してソリューションの電源をオンにします。
- 3. パワー・サプライが正しく取り付けられており、パワー・サプライの LED が正常に点灯している ことを確認します。
- 1つ以上の共有 PCIe デュアル・アダプター・セットがエンクロージャーに取り付けられている場合 は、ノードおよびエンクロージャーに取り付けられている共有 PCIe アダプターを取り付け直し、 ノードをリブートします。
- 5. エラーが再発する場合、FFDC ログで詳細を確認します。

注:FFDC ログの収集の詳細については、231 ページの「イベント・ログの収集」を参照して ください。

ソリューションの電源がオフにならない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 拡張構成と電力インターフェース (ACPI) オペレーティング・システムを使用しているか、非 ACPI オペレーティング・システムかを調べます。非 ACPI オペレーティング・システムを使用して いる場合は、以下のステップを実行します。
 - a. Ctrl+Alt+Delete を押します。
 - b. 電源ボタンを5秒間押したままにして、ソリューションの電源をオフにします。
 - c. ソリューションを再起動します。
 - d. もしソリューションが POST で障害を起こし電源ボタンが働かない場合は、電源コードを 20 秒間 外してから、電源コードを再接続してソリューションを再起動してください。
- 2. それでも問題が続くか、ACPI対応のオペレーティング・システムを使用している場合は、シ ステム・ボードが原因の可能性があります。

シリアル・デバイスの問題

シリアル・デバイスに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- 248ページの「オペレーティング・システムによって識別されたシリアル・ポートの数が、取り 付けられたポートの数より少ない」
- 248ページの「シリアル・デバイスが動作しない」

オペレーティング・システムによって識別されたシリアル・ポートの数が、取り付けられたポート の数より少ない

- 1. 次の点を確認します。
 - Setup Utility で各ポートに固有のアドレスが割り当てられており、どのシリアル・ポートも無効にされていない。
 - シリアル・ポート・アダプター(装着されている場合)がしっかりと取り付けられている。
- 2. シリアル・ポート・アダプターを取り付け直します。
- 3. シリアル・ポート・アダプターを交換します。

シリアル・デバイスが動作しない

- 1. 次の点を確認します。
 - デバイスはソリューションと互換性がある。
 - シリアル・ポートは有効になっており、固有のアドレスが割り当てられている。
 - デバイスは適切なコネクターに接続されている (30ページの「システム・ボードの内部コネクター」を参照)。
- 2. 以下のコンポーネントを取り付け直します。
 - a. 障害を起こしているシリアル・デバイス
 - b. シリアル・ケーブル
- 3. 次のコンポーネントを一度に1つずつ交換し、そのたびにソリューションを再起動します。
 - a. 障害を起こしているシリアル・デバイス
 - b. シリアル・ケーブル
- 4. (トレーニングを受けた技術員のみ)システム・ボードを交換します。

ソフトウェアの問題

ソフトウェアの問題を解決するには、この情報を使用します。

- 1. その問題の原因がソフトウェアであるかを判別するには、以下の点を確認します。
 - サーバーが、ソフトウェアを使用するための必要最小限のメモリーを備えている。メモリー所要量
 については、ソフトウェアに付属の情報を参照してください。

注:アダプターまたはメモリーを取り付けた直後の場合は、ノードでメモリー・アドレスの競合 が生じている可能性があります。

- そのソフトウェアがソリューションに対応しているか。
- 他のソフトウェアがソリューション上で動作するか。
- このソフトウェアが他のソリューション上では作動する。
- ソフトウェアの使用中にエラー・メッセージを受け取った場合は、そのソフトウェアに付属の説明書 を参照して、メッセージの内容と問題の解決方法を調べてください。
- 3. ソフトウェア購入先にお問い合わせください。

System Management Module の問題

この情報を使用して、System Management Module に関する問題を解決してください。

- 249ページの「ソリューションの電源がオンにならない」
- 249 ページの「System Management Module の状況 LED が継続的にオンまたはオフ」
- 249 $^{\sim}$ $\sim \mathcal{I} \mathcal{O}$ [System Management Module \mathcal{O} ping $\mathfrak{I} \mathcal{I} \mathcal{I}$]
- 250ページの「System Management Module が正常に動作しているときにファンで障害が発生した」
- 250 ページの「System Management Moduleの D2 エンクロージャーのシリアル番号の設定」

ソリューションの電源がオンにならない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 1. SMM の状況 LED が正常に機能していることを確認します (26 ページの 「System Management Module (SMM)」を参照)。
- 2. 電源 LED のステータスがゆっくり点滅していることを確認します。
- 3. XCC の状況 LED が正常に点滅していることを確認します。
- 4. SMM イベント・ログを確認し、XCC で障害が発生しているかどうかを調べます。
- 5. まだソリューションの電源をオンにできない場合は、ノードを再接続し、最小構成で項目1~ 項目4を再度確認します。
- 6. ノードを別のスロットに交換し、再度電源をオンにします。
- 7. エラーが再発する場合は、システム・ボードを交換します。

System Management Module の状況 LED が継続的にオンまたはオフ

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 1. SMM を取り外して、再度取り付けます (129 ページの「System Management Module (SMM) の取り外し」および131 ページの「System Management Module (SMM) アセンブリーの取り付け」を参照)。
- 2. 問題が解決しない場合は、SMM を交換します。

System Management Module の ping エラー

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 1. SNMP トラップ・イベント・ログを収集します。
- 2. LED を確認して SMM ステータスを診断します。

注:SMM LED について詳しくは、26 ページの「System Management Module (SMM)」を参照して ください。

- 3. 電源 LED と、状況 LED が正常に動作している場合、SMM を再取り付けします。
- リセット・ピンホールを4秒以上押して SMM をデフォルト設定にリセットします。その後、XCC を 通じて SMM ネットワークを有効にします。
- 5. SMM を交換します。

System Management Module が正常に動作しているときにファンで障害が発生した

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 1. SMM と SNMP イベント・ログで、ファン障害の問題がないか確認します。
- 2. ファン障害の問題がある場合、障害のあるファンを交換します。
- 3. 次のコマンドを使用して、自動ファン制御を無効にします。 ipmitool -I lanplus -H [ip] -U USERID -P PASSWORD raw 0x32 0xc6 0x00
- 次のコマンドを使用して、ファン速度をフルスピードに設定します。 ipmitool -I lanplus -H [ip] -U USERID -P PASSWORD raw 0x32 0xc4 0x64
- SMM Web サイトにアクセスするか、次のコマンドを使用してファン速度設定を確認します。 ipmitool -I lanplus -H [ip] -U USERID -P PASSWORD sensor フルスピードに満たないファンがある場合、障害のあるファンを交換します。
- 6. 次のコマンドを使用して、自動ファン制御を有効にします。 ipmitool -I lanplus -H [ip] -U USERID -P PASSWORD raw 0x32 0xc6 0x01
- 7. エラーが再発する場合、FFDC ログで詳細を確認します。

注:FFDC ログの収集の詳細については、231 ページの「イベント・ログの収集」を参照して ください。

System Management Moduleの D2 エンクロージャーのシリアル番号の設定

シリアル番号を変更するのには、次のコマンドを使用します。

ipmitool -I lanplus -H [ip] -U USERID -P PASSWORD raw 0x32 0xAF 0x05 0x01 [sn]

たとえば、シリアル番号を「5151515151」に設定する場合は次のとおりです。

ipmitool -I lanplus -H 192.168.80.125 -U USERID -P PASSWORD raw 0x32 0xAF 0x05 0x01 0x35 0x31 0x35 0x31 0x35 0x31 0x35 0x31 0x35 0x31

注:SMM ファームウェアが v1.02 [TESM07D] 以降であることを確認します。この場合、エンクロージャーのシリアル番号は IPMI コマンドで変更できます。

付録 A リサイクルのためのハードウェアの分解

各国の法または規制に準拠してコンポーネントをリサイクルするには、このセクションの指示に従って ください。

リサイクルのための計算ノードの分解

リサイクルの前に計算ノードを分解するには、このセクションの手順に従ってください。

計算ノードを分解する前に:

- 1. エンクロージャーから計算ノードまたは計算拡張ノード・アセンブリーを取り外します(67 ページの 「エンクロージャーからの計算ノードの取り外し」または82 ページの「エンクロージャーからの計 算拡張ノード・アセンブリーの取り外し」を参照してください)。
- リサイクルのために計算ノードを分解するには、次の手順を実行します。
- ステップ1. 計算ノードから次のいずれかのコンポーネントを取り外します。
 - 計算ノード・カバー: 147ページの「計算ノード・カバーの取り外し」を参照してください。
 - PCIe 拡張ノード: 211 ページの「計算ノードからの PCIe 拡張ノードの取り外し」を参照してください。
- ステップ2. RAID アダプターが取り付けられている場合:
 - a. RAID アダプターを取り外します (183 ページの「計算ノードからの RAID アダプター の取り外し」を参照)。
 - b. RAID アダプター・サポート・ブラケットを固定している3本のねじを取り外して、 サポート・ブラケットを取り外します。



図 246. RAID アダプター・サポート・ブラケットの取り外し

ステップ3. ノードから他のコンポーネントを取り外し、交換用の計算ノードに取り付けます(69ページの「計算ノードの交換」を参照)。

注:交換用の計算ノードの対応するドライブ・ベイまたはスロットに、ドライブとメモ リー・モジュールが取り付けられていることを確認してください。

ステップ4. CMOS バッテリーを取り外します(143 ページの「CMOS バッテリーの取り外し」を参照)。 ステップ5.3 個のケーブル管理バスケットを取り外すには、次のステップを実行します。

① 平たい先端の工具でケーブル管理バスケットの中央にあるラッチを押し続けます。

② ノードの背面に向けてバスケットをスライドさせて取り外します。



図247. ケーブル管理バスケットの取り外し

ステップ6. システム・ボードを計算ノードに固定している8本のねじを取り外し、システム・ボードを取り外します。



図248. 計算ノードの分解

1 システム・ボード・コネクターをコンピュート・トレイに固定しているねじ

計算ノードを分解した後、リサイクル時には地域の規制に従ってください。

付録 B ヘルプおよび技術サポートの入手

ヘルプ、サービス、技術サポート、または Lenovo 製品に関する詳しい情報が必要な場合は、Lenovo がさまざまな形で提供しているサポートをご利用いただけます。

WWW 上の以下の Web サイトで、Lenovo システム、オプション・デバイス、サービス、およびサポートについての最新情報が提供されています。

http://datacentersupport.lenovo.com

注:このセクションには、IBM Web サイトへの言及、およびサービスの取得に関する情報が含まれています。IBM は、ThinkSystem に対する Lenovo の優先サービス・プロバイダーです。

依頼する前に

連絡する前に、以下の手順を実行してお客様自身で問題の解決を試みてください。サポートを受ける ために連絡が必要と判断した場合、問題を迅速に解決するためにサービス技術員が必要とする情報 を収集します。

お客様自身での問題の解決

多くの問題は、Lenovoがオンライン・ヘルプまたはLenovo製品資料で提供するトラブルシューティン グ手順を実行することで、外部の支援なしに解決することができます。Lenovo製品資料にも、お客様 が実行できる診断テストについての説明が記載されています。ほとんどのシステム、オペレーティン グ・システムおよびプログラムの資料には、トラブルシューティングの手順とエラー・メッセージやエ ラー・コードに関する説明が記載されています。ソフトウェアの問題だと考えられる場合は、オペレー ティング・システムまたはプログラムの資料を参照してください。

ThinkSystem 製品については、https://pubs.lenovo.com/ で製品ドキュメントが見つかります

以下の手順を実行してお客様自身で問題の解決を試みることができます。

- ケーブルがすべて接続されていることを確認します。
- 電源スイッチをチェックして、システムおよびすべてのオプション・デバイスの電源がオンになっていることを確認します。
- ご使用の Lenovo 製品用に更新されたソフトウェア、ファームウェア、およびオペレーティング・システム・デバイス・ドライバーがないかを確認します。Lenovo 保証規定には、Lenovo 製品の所有者であるお客様の責任で、製品のソフトウェアおよびファームウェアの保守および更新を行う必要があることが明記されています(追加の保守契約によって保証されていない場合)。お客様のサービス技術員は、問題の解決策がソフトウェアのアップグレードで文書化されている場合、ソフトウェアおよびファームウェアをアップグレードすることを要求します。
- ご使用の環境で新しいハードウェアを取り付けたり、新しいソフトウェアをインストールした場合、 https://serverproven.lenovo.com/ でそのハードウェアおよびソフトウェアがご使用の製品によってサポートされていることを確認してください。
- http://datacentersupport.lenovo.com にアクセスして、問題の解決に役立つ情報があるか確認してください。
 - 同様の問題が発生した他のユーザーがいるかどうかを調べるには、https://forums.lenovo.com/t5/ Datacenter-Systems/ct-p/sv_egのLenovo Forums (Lenovo フォーラム) を確認してください。

サポートへの連絡に必要な情報の収集

ご使用の Lenovo 製品に保証サービスが必要である場合は、依頼する前に適切な情報を準備していただけると、サービス技術員がより効果的にお客様を支援することができます。または製品の保証について詳しくは、http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup で参照できます。

サービス技術員に提供するために、次の情報を収集します。このデータは、サービス技術員が問題の 解決策を迅速に提供する上で役立ち、お客様が契約された可能性があるレベルのサービスを確実に 受けられるようにします。

- ハードウェアおよびソフトウェアの保守契約番号(該当する場合)
- マシン・タイプ番号 (Lenovo の4桁のマシン識別番号)
- 型式番号
- シリアル番号
- 現行のシステム UEFI およびファームウェアのレベル
- エラー・メッセージやログなど、その他関連情報

Lenovo サポートに連絡する代わりに、https://support.lenovo.com/servicerequest にアクセスして Electronic Service Request を送信することもできます。Electronic Service Request を送信すると、お客様の問題に関 する情報をサービス技術員が迅速に入手できるようになり、問題の解決策を判別するプロセスが開始 されます。Lenovo サービス技術員は、お客様が Electronic Service Request を完了および送信するとす ぐに、解決策の作業を開始します。

サービス・データの収集

ソリューションの問題の根本原因をはっきり特定するため、または Lenovo サポートの依頼によって、詳細な分析に使用できるサービス・データを収集する必要がある場合があります。サービス・データには、 イベント・ログやハードウェア・インベントリーなどの情報が含まれます。

サービス・データは以下のツールを使用して収集できます。

• Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager のサービス・データの収集機能を使用して、システム・サービス・データを収集します。既存のシステム・ログ・データを収集するか、新しい診断を実行して新規データを収集できます。

• Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller Web インターフェースまたは CLI を使用してソリューションのサービス・ データを収集できます。ファイルは保存でき、Lenovo サポートに送信できます。

- Web インターフェースを使用したサービス・データの収集について詳しくは、 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料のバー ジョンの「サービス・データ のダウンロード」セクションを参照してください。
- CLIを使用したサービス・データの収集について詳しくは、https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料のバージョンの「ffdc コマンド」セクションを参照してください。

• Lenovo XClarity Administrator

一定の保守可能イベントが Lenovo XClarity Administrator および管理対象エンドポイントで発生した場合 に、診断ファイルを収集し自動的に Lenovo サポートに送信するように Lenovo XClarity Administrator を セットアップできます。Call Homeを使用して診断ファイルを Lenovo サポート に送信するか、SFTP を使 用して別のサービス・プロバイダーに送信するかを選択できます。また、手動で診断ファイルを収集し たり、問題レコードを開いたり、診断ファイルを Lenovo サポート・センターに送信したりもできます。

Lenovo XClarity Administrator 内での自動問題通知のセットアップに関する詳細情報は http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html で参照できます。

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI には、サービス・データを収集するインベントリー・アプリケーションがあります。インバンドとアウト・オブ・バンドの両方で実行できます。ソリューションのホスト・オペレーティング・システムで実行する場合、OneCLI では、ハードウェア・サービス・データに加えて、オペレーティング・システム・イベント・ログなどオペレーティング・システムに関する情報を収集できます。

サービス・データを取得するには、getinfor コマンドを実行できます。getinfor の実行についての詳細は、https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_commandを参照してください。

サポートへのお問い合わせ

サポートに問い合わせて問題に関するヘルプを入手できます。

ハードウェアの保守は、Lenovo 認定サービス・プロバイダーを通じて受けることができ ます。保証サービスを提供する Lenovo 認定サービス・プロバイダーを見つけるには、 https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider にアクセスし、フィルターを使用して国別で検索しま す。Lenovo サポートの電話番号については、https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist で地域のサ ポートの詳細を参照してください。

付録 C 注記

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利 用可能な製品、サービス、および機能については、Lenovoの営業担当員にお尋ねください。

本書でLenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、そのLenovo 製品、プログラム、ま たはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知 的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用すること ができます。ただし、他の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責 任で行っていただきます。

Lenovoは、本書に記載されている内容に関して特許権(特許出願中のものを含む)を保有している場合が あります。本書の提供は、いかなる特許出願においても実施権を許諾することを意味するものではあり ません。お問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Lenovo (United States), Inc. 1009 Think Place Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo VP of Intellectual Property

LENOVOは、本書を特定物として「現存するままの状態で」提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変 更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品また はプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生 命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕 様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書の内容は、Lenovo または サード・パーティーの知的所有権のもとで明示または黙示のライセンスまたは損害補償として機能するも のではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示 されるものです。他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。

Lenovoは、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と 信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであ り、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、こ の Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、 他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行わ れた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありませ ん。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性がありま す。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

商標

Lenovo、Lenovo ロゴ、ThinkSystem、Flex System、System x、NeXtScale System、および x Architecture は、 Lenovo の米国およびその他の国における商標です。

インテル、および Intel Xeon は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標 または登録商標です。

Internet Explorer、Microsoft、および Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Linux は、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

重要事項

プロセッサーの速度とは、プロセッサーの内蔵クロックの速度を意味しますが、他の要因もアプリケー ション・パフォーマンスに影響します。

CD または DVD ドライブの速度は、変わる可能性のある読み取り速度を記載しています。実際の速度は記載された速度と異なる場合があり、最大可能な速度よりも遅いことがあります。

主記憶装置、実記憶域と仮想記憶域、またはチャネル転送量を表す場合、KBは1,024 バイト、MBは1,048,576 バイト、GBは1,073,741,824 バイトを意味します。

ハードディスク・ドライブの容量、または通信ボリュームを表すとき、MBは1,000,000バイトを意味し、 GBは1,000,000,000バイトを意味します。ユーザーがアクセス可能な総容量は、オペレーティング環境 によって異なる可能性があります。

内蔵ハードディスク・ドライブの最大容量は、Lenovoから入手可能な現在サポートされている最 大のドライブを標準ハードディスク・ドライブの代わりに使用し、すべてのハードディスク・ドライ ブ・ベイに取り付けることを想定しています。

最大メモリーは標準メモリーをオプション・メモリー・モジュールと取り替える必要があることも あります。

各ソリッド・ステート・メモリー・セルには、そのセルが耐えられる固有の有限数の組み込みサイクル があります。したがって、ソリッド・ステート・デバイスには、可能な書き込みサイクルの最大数が 決められています。これをtotal bytes written (TBW) と呼びます。この制限を超えたデバイスは、シ ステム生成コマンドに応答できなくなる可能性があり、また書き込み不能になる可能性があります。 Lenovo は、正式に公開された仕様に文書化されているプログラム/消去のサイクルの最大保証回数を 超えたデバイスについては責任を負いません。

Lenovoは、他社製品に関して一切の保証責任を負いません。他社製品のサポートがある場合は、Lenovoではなく第三者によって提供されます。

いくつかのソフトウェアは、その小売り版(利用可能である場合)とは異なる場合があり、ユーザー・マニュアルまたはすべてのプログラム機能が含まれていない場合があります。

通信規制の注記

本製品は、お客様の国で、いかなる方法においても公衆通信ネットワークのインターフェースへの接続に ついて認定されていない可能性があります。このような接続を行う前に、法律による追加の認定が必要な 場合があります。ご不明な点がある場合は、Lenovo 担当員または販売店にお問い合わせください。

電波障害自主規制特記事項

このデバイスにモニターを接続する場合は、モニターに付属の指定のモニター・ケーブルおよび電波障害抑制デバイスを使用してください。

その他の電波障害自主規制特記事項は以下に掲載されています。

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

台湾地域 BSMI RoHS 宣言

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛Lead (PB)	汞 Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{*6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	0	0	0	0	0	0
外部蓋板	0	0	0	0	0	0
機械組合件	_	0	0	0	0	0
空氣傳動設備	I	0	0	0	0	0
冷卻組合件		0	0	0	0	0
內存模組	-	0	0	0	0	0
處理器模組		0	0	0	0	0
電纜組合件	-	0	0	0	0	0
電源供應器	-	0	0	0	0	0
儲備設備	_	0	0	0	0	0
電路卡	_	0	0	0	0	0
光碟機	-	0	0	0	0	0
 備考1. *超出0.1 wt %″及 *超出0.01 wt %″ 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : "exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. *〇″ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : "〇"indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. * - ″ 係指該項限用物質為排除項目。 						
Note3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

台湾地域の輸出入お問い合わせ先情報

台湾地域の輸出入情報に関する連絡先を入手できます。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓 進口商電話: 0800-000-702

索引

台湾地域 BSMI RoHS 宣言 261
2.5 型ドライブ・バックプレーン 概要 33
4 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線 43 NVMe サポート 45
6 個の 2.5 型ドライブ・ケーブル配線 47 NVMe サポート 50
6U 構成用モジュラー・エンクロージャー 58
7X20 2,36
7X21 4,38
7X22 2,36

а

AC 電源 LED 24

С

CMOS バッテリー 取り付け 145 取り外し 143 CMOS バッテリー (CR2032) 交換 143 CMOS バッテリー、取り付け 139 CPU 交換 176 取り付け 179 取り外し 176

d

DC 電源 LED 24 DC Persistent Memory Module 150-151 DCPMM 150-151, 240 DIMM 取り外し 150 DIMM、取り付け 151 DRAM 240 DVD DVD ドライブ LED 21 イジェクト・ボタン 21 ドライブ活動 LED 21

e

EIOM 交換 85 EIOM カード 問題 237 EIOM、取り付け 87 EIOM、取り外し 85

g

GPU 9

k

KVM ブレークアウト・ケーブル 33 KVM ブレークアウト・モジュール 交換 163 KVM ブレークアウト・モジュールのケーブル配線 54 KVM ブレークアウト・モジュール、取り付け 165

1

```
LED
AC電源 24
DC電源 24
DVDドライブ活動 21
イーサネット活動 23-24
イーサネット・リンク状況 24
システム情報 23
システム・エラー 23
システム・ロケーター 23
ソリューションの前面 19,21
ドライブ活動 21
ドライブ活動 21
ドライブ・ステータス 21
ノード・オペレーター・パネル 23
パワーオン 23
パワー・サプライ・エラー 24
```

m

```
M.2 ドライブ
交換 171
M.2 バックプレーン
交換 169
取り付け 170
取り外し 169
M.2 バックプレーンの保持器具
調整 174
M.2 バックプレーンへの M.2 ドライブ
取り付け 172
取り付け 172
取り外し 171
microSD カード
交換 132
microSD カード、取り付け 135
```

n

NMI ボタン 24

р

PCI スロット1 24 スロット2 24 PCIe トラブルシューティング 246 PCIe 3.0 x16 LED 29 PCIe アダプター

交換 187 PCIe 拡張ノード、取り外し 206 PCIe 拡張ノードのケーブル配線 56 PCIe スロット 3-B および 4-B へのロー・プロファイル PCIe x8 アダプター、取り付け 105 PCIe スロット 3-B および 4-B へのロー・プロファイル PCIe x8 アダプター、取り外し 102 PCIe 拡張ノード 9,39 交換 82,211 PCIe 拡張ノードの再取り付け 208 PCIe 拡張ノードの電源ボード 交換 222 PCIe 拡張ノードの電源ボード、取り付け 223 PCIe 拡張ノードの電源ボード、取り外し 222 PCIe 拡張ノード、再取り付け 208 PCIe 拡張ノード、取り付け 214 PCIe 拡張ノード、取り外し 211 PCIe 拡張ノード・アセンブリー 取り付け 83 PCIe ライザー・アセンブリー 交換 191 PCIe ライザー・アセンブリー、取り付け アダプター 188 PCIe ライザー・アセンブリー、取り外し 187, 191 PHM 交換 176 取り付け 179 取り外し 176 PIOR 交換 111 PIOR の取り外し 111 PIOR、取り付け 114

r

RAID アダプター 交換 183 RAID アダプターの取り付け 184 RAID アダプター、取り外し 183

S

SD カード、取り付け 135 SD530 計算ノード 4 SMM 26 交換 129 SMM USB フラッシュ・ドライブ、取り付け 133 SMM バッテリー 交換 137 SMM バッテリー、取り外し 137 SMM、取り付け 131 SMM、取り外し 129 SW1 スイッチ・ブロックの説明 31 System Management Module 26 交換 129 問題 249 System Management Module、取り付け 131 System Management Module、取り外し 129

t

```
TCM 75
交換 80
取り付け 81
取り外し 80
TPM 75
TPM 1.2 78
TPM 2.0 78
TPM パージョン 78
TPM ポリシー 76
Trusted Cryptographic Module 75
交換 80
Trusted Platform Module 75
```

u

UEFI セキュア・ブート 79 USB コネクター 19,21,24 USB デバイスの問題 239 USB フラッシュ・ドライブの取り付け 133

あ

安全について iii 安全検査のチェックリスト iv

61

```
イーサネット 24
コントローラー
トラブルシューティング 235
リンク状況 LED 24
イーサネット活動
LED 23-24
イーサネット・コネクター 24
イーサネット・コントローラーの問題
解決 235
```

え

```
エアー・バッフル
交換 141-142
取り外し 141
エンクロージャー 2,36
エンクロージャーのコンポーネント
交換 66
エンクロージャーの背面図 24
```

お

オプションのデバイスの問題 246 汚染、微粒子およびガス 9

か

解決

```
イーサネット・コントローラーの問題 235

不十分な PCle リソース 246

ガイドライン

オプションの取り付け 63

システム信頼性 64

概要 1

ガス汚染 9

カスタム・サポート Web ページ 255

カバー

交換 147

取り付け 148

取り外し 147

完了

部品交換 226
```

き

共有 PCIe デュアル・アダプター、取り付け 121 共有 PCIe デュアル・アダプター 交換 118 取り外し 118 キーボードの問題 239

け

計算ノード 4,38,184,251 交換 67,69 取り付け 71 取り外し 67 計算ノードのコンポーネント 交換 141 計算ノードの電源をオフにする 15 計算ノードの電源をオンにする 15 計算ノード・カバー 交換 147 取り付け 148 計算拡張ノード・アセンブリー 取り外し 82 検査 POST ステータス 232 検出 物理プレゼンス 77 ケーブル配線 4個の2.5型ドライブ・ケーブル配線 43,45 6個の2.5型ドライブ・ケーブル配線 47,50 6U構成用モジュラー・エンクロージャー 58 KVM ブレークアウト・モジュール 54 PCIe 拡張ノード 56 ケーブル管理アーム 交換 66 取り付け 67 取り外し 66

Z

交換 CMOS バッテリー (CR2032) 143 CPU 176 EIOM 85

GPU 187 KVM ブレークアウト・モジュール 163 M.2 ドライブ 171 M.2 バックプレーン 169 microSD カード 132 PCIe アダプター 187 PCIe 拡張ノード 82, 186, 211 PCIe 拡張ノードの電源ボード 222 PCIe ライザー・アセンブリー 187, 191 PHM 176 PIOR 111 RAID アダプター 183 SMM アセンブリー 129 SMM バッテリー 137 System Management Module アセンブリー 129 TCM 80 Trusted Cryptographic Module 80 USB フラッシュ・ドライブ 132 エアー・バッフル 141-142 エンクロージャーのコンポーネント 66 共有 PCIe デュアル・アダプター 118 計算ノード 67,69,141,147 ケーブル管理アーム 66 コンポーネント 186 シャトル 125 ドライブ 154 ドライブ・バックプレーン 157 ドライブ・ベイ・ブランク 159 背面ケーブル・カバー 224 バックプレーン 157 パワー・サプライ 97 ヒートシンク 176 ファン 89 ファン・カバー 94 プロセッサー 176 プロセッサー・ヒートシンク・モジュール 176 マイクロプロセッサー 176 マイクロプロセッサー・ヒートシンク・モジュール 176 メモリー・モジュール 150 ロー・プロファイル PCIe x16 アダプター 106 ロー・プロファイル PCIe x8 アダプター 101 更新, マシン・タイプ 73 コネクター 背面 24 USB 19, 21, 24 イーサネット 24 エンクロージャー背面の 24 ソリューションの前面 19,21 内部 30 パワー・サプライ 24 ビデオ 24 コネクター、内部、システム・ボード 30 個別設定したサポート Web ページの作成 255 コントロールおよび LED ノード・オペレーター・パネル上の 23

さ

再現性の低い問題 237

再取り付け PCIe 拡張ノード 206 サポート Web ページ、カスタム 255 サービスおよびサポート 依頼する前に 255 ソフトウェア 257 ハードウェア 257 サービス・データ 256 サービス・データの収集 256

U

事項、重要 260 システム エラー LED (前面) 23 情報 LED 23 ロケーター LED、前面 23 システムの信頼性に関するガイドライン 64 システム・エラー LED 21 システム・ボード 251 スイッチとジャンパー 31 内部コネクター 30 レイアウト 30 システム・ボードの内部コネクター 30 システム・ボードのレイアウト 30 シャトル 交換 125 シャトル、取り外し 125 ジャンパー システム・ボード 31 収集 イベント・ログ 231 重要な注意事項 260 仕様 2,4,9 商標 260 シリアル番号 73 シリアル・デバイスの問題 248

す

スイッチ システム・ボード 31 スイッチ・ブロック 31

せ

静電気の影響を受けやすいデバイス 取り扱い 65
静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い 65
セキュア・ブート 79
セキュリティー・アドバイザリー 15
前面図
LED の位置 19,21
コネクター 19,21

そ

ソフトウェア 17 ソフトウェアの問題 249 ソフトウェアのサービスおよびサポートの電話番号 257 ソリッド・ステート・ドライブ 取り外し 154
ソリューション、前面図 19,21
ソリューション内部での作業 電源オン 65
ソリューションの前面図 19,21
ソリューションの電源オンおよび電源オフの問題 247

5

チェック・ログLED 21 注記 259

つ

通信規制の注記 261

τ

デバイス、静電気の影響を受けやすい 取り扱い 65 電源 電源制御ボタン 21 電源司ード 42 電源制御ボタン 21 電源の問題の解決 235 電源問題 235 電話番号 257

と

トップ・カバー 取り外し 147 ドライブ 活動 LED 21 交換 154 状況 LED 21 取り付け 155 ドライブの問題 236 ドライブ・バックプレーン 交換 157 ドライブ・バックプレーンの取り外し 157 ドライブ・バックプレーン、取り付け 158 ドライブ・ベイ・ブランク 交換 159 取り付け 161 取り外し 159 トラブルシューティング 242,246,248-249 USB デバイスの問題 239 キーボードの問題 239 現象別 236 再現性の低い問題 237 症状別トラブルシューティング 236 電源オンおよび電源オフの問題 247 ドライブの問題 236 ネットワークの問題 243 ビデオ 242 マウスの問題 239 メモリーの問題 240 目視で確認できる問題 244

取り付け 127 CMOS バッテリー 139, 145 CPU 179 DIMM 151 EIOM 87 KVM ブレークアウト・モジュール 165 M.2 バックプレーン 170 M.2 バックプレーンへの M.2 ドライブ 172 microSD カード 135 PCIe スロット 3-B および 4-B へのロー・プロファイル PCIe x8 アダプター 105 PCIe 拡張ノード 198 PCIe 拡張ノードの電源ボード 223 PCIe 拡張ノード・アセンブリー 83 PCIe ライザー・アセンブリー 188 PHM 179 PIOR 114 RAID アダプター 184 SD カード 135 SMM 131 System Management Module 131 TCM 81 USB フラッシュ・ドライブ 133 アダプター 188 ガイドライン 63 共有 PCIe デュアル・アダプター 121 計算ノード 71,148 ケーブル管理アーム 67 シャトル 127 ドライブ 155 ドライブ・バックプレーン 158 ドライブ・ベイ・ブランク 161 背面ケーブル・カバー 225 ヒートシンク 179 ファン 92 プロセッサー 179 プロセッサー・ヒートシンク・モジュール 179 ホット・スワップ・パワー・サプライ 99 マイクロプロセッサー 179 マイクロプロセッサー・ヒートシンク・モジュール 179 ロー・プロファイル PCIe x16 アダプター 108 ロー・プロファイル PCIe x8 アダプター 103 取り付けのガイドライン 63 取り外し CMOS バッテリー 143 CPU 176 EIOM 85 M.2 バックプレーン 169 M.2 バックプレーンへの M.2 ドライブ 171 PCIe スロット 3-B および 4-B へのロー・プロファイル PCIe x8 アダプター 102 PCIe 拡張ノード 206.211 PCIe 拡張ノードの電源ボード 222 PCIe ライザー・アセンブリー 187, 191 PHM 176 PIOR 111 RAID アダプター 183 SMM 129 SMM バッテリー 137 System Management Module 129

TCM 80 アダプター 187 エアー・バッフル 141 共有 PCIe デュアル・アダプター 118 計算ノード 67,147 計算拡張ノード・アセンブリー 82 ケーブル管理アーム 66 シャトル 125 ドライブ・バックプレーン 157 ドライブ・ベイ・ブランク 159 背面ケーブル・カバー 224 ヒートシンク 176 ファン 90 ブレークアウト・モジュール 164 プロセッサー 176 プロセッサー・ヒートシンク・モジュール 176 ホット・スワップ・ドライブ 154 ホット・スワップ・パワー・サプライ 97 マイクロプロセッサー 176 マイクロプロセッサー・ヒートシンク・モジュール 176 メモリー・モジュール 150 ロー・プロファイル PCIe x16 アダプター 106 ロー・プロファイル PCIe x8 アダプター 101

な

内部ケーブル配線 42 内部コネクター 30 内部、システム・ボード・コネクター 30

ね

ネットワーク 問題 243

の

台湾地域の輸出入お問い合わせ先情報 262 ノード・オペレーター・パネル LED 23 コントロールおよび LED 23 ノード・ベイ・フィラー 71,83

は

背面ケーブル・カバー 交換 224
背面ケーブル・カバー、取り付け 225
背面ケーブル・カバー、取り外し 224
背面図 24, 26, 29
PCIe 3.0 x16 LED 29
System Management Module 26
エンクロージャーの 24
バックプレーン
交換 157
パワーオン LED 23
パワー・サプライ
交換 97 ハードウェアのサービスおよびサポートの電話番号 257

ひ

ビデオの問題 242 ビデオ・コネクター 背面 24 技術ヒント 15 ヒートシンク 交換 176 取り付け 179 取り外し 176

ふ

ファン 交換 89 ファン、取り付け 92 ファン、取り外し 90 ファン・カバー 交換 94 取り付け 95 取り外し 94 ファームウェア更新 11 ファームウェアの更新 11 フィラー、ノード・ベイ 71,83 不十分な PCIe リソース 解決 246 物理プレゼンス 77 部品リスト 35,38 部品交換、完了 226 部品リスト 36,39 プレゼンス検出ボタン 23 ブレークアウト・モジュール、取り外し 164 プロセッサー 交換 176 取り付け 179 取り外し 176 プロセッサーおよびメモリー拡張トレイ 251 プロセッサー・ヒートシンク・モジュール 交換 176 取り付け 179 取り外し 176 分解 251

$\boldsymbol{\wedge}$

ヘルプ 255 ヘルプの入手 255

ほ

ボタン、プレゼンス検出 23 ホット・スワップ・ドライブ 取り外し 154 ホット・スワップ・パワー・サプライ Ŋ 取り外し 97 ホット・スワップ・パワー・サプライ、取り付け 99

ま

```
マイクロプロセッサー
 交換 176
 取り付け 179
 取り外し 176
マイクロプロセッサー・ヒートシンク・モジュール
 交換 176
 取り付け 179
 取り外し 176
マウスの問題 239
```

め

```
メモリー
 問題 240
メモリー・モジュール
 交換 150
 取り外し 150
```

も

```
目視で確認できる問題 244
モジュラー 6U 構成
 概要 29
モニターの問題 242
問題
 EIOM カード 237
 PCIe 246
 System Management Module 249
 USB 装置 239
 イーサネット・コントローラー 235
 オプション・デバイス 246
 キーボード 239
 偶発的 237
 シリアル・デバイス 248
 ソフトウェア 249
 電源 235.247
 ドライブ 236
 ネットワーク 243
 ビデオ 242
 マウス 239
 メモリー 240
 目視で確認できる 244
 モニター 242
```

Ф

```
有効にする
 TPM 75
```

ら

ライザー・アセンブリー、取り付け PCIe 拡張ノード 198

取り付け

PCIe 拡張ノード 214 リサイクル 251 リセット・ボタン 21 粒子汚染 9

ろ

ロケーター LED 21

- ロー・プロファイル PCle x16 アダプター
- 交換 106
- ロー・プロファイル PCIe x16 アダプター、取り付け 108
- ロー・プロファイル PCIe x16 アダプター、取り外し 106
- ロー・プロファイル PCIe x8 アダプター
- 交換 101
- ロー・プロファイル PCIe x8 アダプターの取り外し 101
- ロー・プロファイル PCIe x8 アダプター、取り付け 103



部品番号: SP47A24236

Printed in China

(1P) P/N: SP47A24236

